



پایاننامه کارشناسی ارشد فیزیک هستهای

بررسی اثر تابشهای چشمهی ¹⁹²Ir بر تشکیل نانوساختارهای اکسید روی

نگارنده: محمدکاظم صادقی

استاد راهنما دکتر مسلم سوهانی

استاد مشاور دکتر مرتضی ایزدی فرد

شهريور ۱۳۹۷

سمر وقدرداني

از تام اسانید و دوستانی که در طول دوره تحصیلات تکمیلی ہموارہ به بندہ کک کردند سیار مشکر دم . از اساد دکتر مصطنی عناب انی، دکتر محدر صارح الله و دکتر حسین توکلی عنبران که در این مدت از رامهایی **او کک با**شان دینج نکردند و ^{به} چنین از اساد س مراتقدر دکتر حن حن آبادی که الکوی رفتار نوش و تثنیل کامل این ضرب المثل ^بهرجه درخت برمارتر سربه زیرتر ^بهودند، سیار ساس كزارم. ، بمچنین از جناب آقای مهندس شهیدی و آقای مهندس مسکری که از پیچ کمی دیغ نگردند و در تامی مراحل مثورت و كك ايثان بيار مودمند بود بيار مشكرم. از بهه مهم تر از اساد مثاورم جناب اساد دکتر مرتضی ایردی فرد که با صبر و حوصله بنده را حایت می کردند کال تشکر را دارم. در آخر نیزاز آقای دکتر سلم سوانی که بنده را را بهایی کردند و با اخلاق خوب و صبر و حوصله بمیشه بنده امید می دادند و مش يدرى مهربان رفتار مى كردند تسكر مى كنم .

تعهدنامه

اینجانب محمد کاظم صادقی دانشجوی دورهی کارشناسی ارشد رشتهی فیزیک هستهای دانشکده فیزیک و مهندسی هستهای دانشگاه صنعتی شاهرود نویسندهی پایاننامهی بررسی اثر تابش های چشمهی Ir برتشکیل نانوساختارهای اکسید روی تحت راهنمائی دکتر مسلم سوهانی متعهد میشوم.

- تحقیقات در این پایان نامه توسط اینجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است. •
 - در استفاده از نتایج پژوهشهای محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است.
- مطالب مندرج در پایان نامه تاکنون توسط خود یا فرد دیگری برای دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی در هیچ جا ارائه نشده است.
- کلیهی حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود میباشد و مقالات مستخرج با نام «دانشگاه صنعتی ٠ شاهرود» و یا « Shahrood Universitu Of Technologhy» به چاپ خواهد رسید.
- حقوق معنوی تمام افرادی که در بدست آوردن نتایج اصلی پایاننامه تأثیر گذار بوده است در مقالات مستخرج از پایاننامه رعایت می گردد.
- در کلیهی مراحل انجام این پایاننامه، در مواردی که از موجود زنده (یا بافتهای آنها) استفاده شده است ضوابط و اصول اخلاقی رعایت شده است.
- در کلیهی مراحل انجام این پایاننامه، در مواردی که به حوزهی اطلاعات شخصی افراد دسترسی یافته یا استفاده شده • است اصل رازداری، ضوابط و اصول اخلاقی انسانی رعایت شده است.

تا*ر*یخ ۹۷/۰۶/۱۳ Boto et as en est

امضاي دانشجو

مالکیت نتایج و حق نشر

کلیهی حقوق معنوی این اثر و محصولات آن (مقالات مستخرج، کتاب، برنامههای رایانهای، نرمافزارها و تجهیزات ساخته شده) متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود میباشد. این مطلب باید به نحو مقتضی در تولیدات علمی مربوطه ذکر شود. استفاده از اطلاعات و نتایج موجود در پایاننامه بدون ذکر مرجع مجاز نمی باشد. کیدہ چيدہ

تابشهای یونساز، به ویژه یونهای سنگین میتوانند تغییرات شدیدی در ویژگیهای ماده ایجاد کنند. ذرات بارداری که از ماده میگذرند، بر اثر برهم کنشهای کولنی، گسیل تابش ترمزی، برهم کنشهای هستهای و در انرژیهای خیلی زیاد با گسیل تابش چرنکوف انرژی از دست میدهند. وقتی یک ذرهی پرانرژی همانند الکترون یا یون به اتمهای هدف برخورد می کند، اثرات مختلفی میتواند رخدهد. اثرات این برخورد عبارتند از: برانگیختگی و یونش اتمها، شکستن پیوندها، تولید فونونهای نوسانی، جابهجایی اتمها در هدفهای حجیم، کندوپاش^۱ اتمها از سطح و گسیل فوتونها، برای مثال پرتوهای ایکس. درنتیجه میتوان از این روش برای تولید مواد با خواص جدید و تأثیر بر رشد ساختارهای جدید مثلا نانوساختارها استفاده کرد.

پرتوهای حاصل از چشمههای رادیواکتیو به علت دارا بودن انرژی و خاصیت یونسازی میتوانند برای تابشدهی در موارد مختلف استفاده شوند. ما با استفاده از دو چشمهی مسطح امرسیوم و سزیم سطح نمونههای از جنس فلز روی را در آزمایشهای مختلف با زمانهای متفاوت تابشدهی کردیم. آزمایشات در سه بخش انجام شد. بخش اول در دمای ۳۰ الی ۱۰۰ درجهی سانتی گراد انجام شد. آزمایش دوم فقط با هدف مشاهدهی میزان رشد نانوساختار ZnO در دمای ۷۰ درجهی سانتی گراد انجام شد. آزمایش سوم نیز به وسیلهی کوره تیوبی و در دماهای ۳۰۰، ۵۰۰، و ۷۰۰ درجهی سانتی گراد انجام شد و در هر مرحله سه نمونه در کوره قرار گرفت که یک نمونه با چشمهی سزیم ۱۳۷، نمونهی دوم با چشمهی امرسیوم ۲۴۱ تابشدهی شدند و نمونه سوم بدون تابش و فقط به عنوان شاهد استفاده شد. در آنالیز نمونهها نیز از طیف رامان، آنالیز XRD، آنالیز EDAX و تصاویر FESEM استفاده شد.

¹ Sputtering

کلمات کلیدی: دُز جذب شده، رشد نانوساختارZnO ، کد Geant4، چشمهی ¹⁹²Ir، پهنای لبهی دُز، ماسک جاذب

فهرست مقالات مستخرج

 ۱- صادقی، محمدکاظم و سوهانی، مسلم؛ بررسی تأثیر ماسک به پهنای لبهی دُز حاصل از چشمهی بتا، بیست و چهارمین کنفرانس هستهای ایران، اسفند ۱۳۹۶

. هرست مطالب

J	فهرست جداول
م	فهرست اشكال
١	فصل اول: مقدمه
۲	۱_۱ تاریخچه
۶	۲_۱ نانوساختارها
۷	۱_۳ اکسید روی
٨	۲_۴ تابش های یونساز
λ	۵_۱ اثر تابش بر نانومواد
۹	۶ چ شمه ی ¹⁹² Ir
۱۱	۷_۱ چشمه ی ⁹⁰ Sr
۱۲	٨_١ اهداف
١٣	فصل دوم: روش های رشد و آنالیز نانوساختارها
۱۴	۲_۱ مقدمه
۱۴	۲_۲ روش های سنتز نانومواد
١۶	۲_۲_۱ انباشت بخار فیزیکی(PVD)
۱۷	۲_۲_۲ انباشت بخار شیمیایی(CVD)
۲۲	۲_۲_۳ روش الکتروشیمیایی انباشت لایه ی نازک
۲۲	۲_۲_۴ انباشت الکترولیتی کاتدی
۲۳	٢_٢_٥ انباشت بدون الكترود

۲۳	۲_۲_۶ لیتوگرافی
۲۳	۲_۲_۷ آسیاب کردن
74	۲_۲_۸ گرم کردن با امواج ماکروویو
۲۵	۲_۳ برهم کنش های الکترون با سطح
۲۸	۲_۴ روش های آنالیز سطح
۲۹	۲_۴_۲ طيف سنج پراش پرتو ايکس (XRD)
۳۱	۲_۴_۲ طيف سنجي رامان (Raman Spectroscopy)
۳۲	۲_۴_۲ میکروسکوپ الکترون روبشی (SEM)
۳۴	۲_۴_۴ میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)
سبیه سازی ماسک	فصل سوم: شبیه سازی ، کد شبیه ساز Geant4، محاسبات دز جذبی و ش
۳۷	جاذب در پرتودهی رادیواکتیو
۳۸	۲_۱ مقدمه
٣٩	۲_۳ انواع مدل ها
۴۰	۳_۳ ضرورت و مزایای استفاده از شبیه سازی
۴۱	۳_۴ انواع شبیه سازی
ff	۵_۳ مراحل اساسی یک مطالعه ی شبیه سازی
۴۸	۳_۶ روش مونت کارلو
۴۹	۲_۷ ابزار مونت کارلوی Geant4
۵۱	۲_۷_۳ تاریخچه ی Geant4
۵۱	۲_۷_۳ خلاصه ای از طرح Geant4
۵۳	۸_۳ شبیه سازی و محاسبات دُز جذبی
۶۷	۳_۹ شبیه سازی ماسک جاذب در پرتودهی رادیواکتیو

۶۸	۳_۹_۱ تعاريف و محاسبات
۶۹	۳_۹_۲ شبیه سازی هندسه و چشمه رادیواکتیو
٧٩	۳_۱۰ جمع بندی
٨١	فصل چهارم: آزمایشات و آنالیز نمونه ها
λ۲	۲_۱ آماده سازی نمونه ها
۸۳	۲_۴ شرح آزمایش
۸۳	۴_۲_۱ آزمایش اول
٨۶	۴_۲_۲ آزمایش دوم
٨٧	۴_۲_۳ آزمایش سوم
٩٠	۴_۳ تحلیل و آنالیز نمونه ها
۹٠	۱_۳_۴ آنالیز XRF
۹۱	۲_۳_۴ آنالیز XRD بستینین
٩٨	۴_۳_۴ طيف رامان
۱۰۳	۴_۳_۴ آنالیز پنجم: تصاویر FESEM
174	۴_۳_۴ آنالیز EDAX
١٢۵	۴_۴ جمع بندی
١٢٧	پيوست ها
١٢٨	۵ـ۱ پیوست ۱: نتیجه ی آنالیز XRF
١٢٩	۵ــ۲ پيوست۲: نتايج آناليز EDAX
۱۳۱	۵_۲_۱ نمونه ی \$105
۱۳۲	۵_۲_۲ نمونه ی S110
۱۳۴	۵_۲_۳ نمونه ی S115
۱۳۵	۵_۲_4 نمونه ی \$120

١٣٧	۵_۲_۵ نمونه ی S125
۱۳۸	۵_۲_۶ نمونه ی S130
۱۴۰	۵_۲_۷ نمونه ی S135
141	۵_۲_۸ نمونه ی S140
147	۵_۲_۹ نمونه ی S145
144	۵_۲_۱۰ نمونه ی 8155
۱۴۵	۵_۲_۱۱ نمونه ی S209
۱۴۷	۵_۲_۱۲ نمونه ی S210
۱۴۸	۵_۲_۱۳ نمونه ی S211
۱۵۰	۵_۲_۱۴ نمونه ی S221
101	۵_۲_۱۵ نمونه ی 8222
۱۵۳	۵_۲_۱۶ نمونه ی S223
184	۵_۲_۱۷ نمونه ی 8235
۱۵۶	۵_۲_۱۸ نمونه ی S236
۱۵۷	۵_۲_۱ نمونه ی S237
169	

منابع

فهرست جداول

طیل سطح و اطلاعاتی که می توانند به دست بدهند	جدول ۲-۱: روش های ت
ونه های استفاده شده در آزمایش اول و شرایط مراحل انجام آزمایش۸۶	جدول ۴-۱: مشخصات نم
ونه های استفاده شده در آزمایش دوم و شرایط انجام آزمایش۸۷	جدول ۴-۲: مشخصات نم
ونه های استفاده شده در آزمایش سوم و شرایط آزمایش. زمان رشد یک ۸۹	جدول ۴-۳: مشخصات نه ساعت بوده است
ی بدست آمده از آنالیز XRF نمونه خام پولیش خورده با کد S110	جدول ۴-۴: تحليل عنصر
XRD نمونه ها XRD	جدول ۴-۵: نتايج آناليز (
بلورک های ZnO رشد یافته در نمونه هایی که در طیف XRD آنها صفحات در تمام نمونه های داخل جدول دوقله اول (زاویه های ۳۱ و ۳۴ درجه) در بده اند	جدول ۴-۶: جدول اندازه ZnO مشاهده شده است. محاسبات درنظر گرفته ش
ی EDAX نمونه ها	جدول ۴-۷: تحلیل عنصر

فهرست اشكال

اين س	کل ۱-۱: اولین عکس گرفته شده با X-ray که رونتگن از دست همسرش گرفت. انگشتر وی در	شہ -
۱	دس کاملا مشخص است [1].	ع
۴	کل ۱-۲: ساعد پیر کوری و آسیبی که ناشی از تابش رادیوم بر روی آن بوجود آمد [۱]	ش
۵	کل ۱-۳: لامپ اشعه X ساخته شده توسط کمپانی زیمنس و هالکس [۶]	ش
۱۰.	کل ۱-۴: : واپاشی Ir ¹⁹² lبه ترازهای برانگیخته ¹⁹² Pt و ¹⁹² Os	ش
۱١.	کل ۵-۱: نمودار واپاشی Sr ⁹⁰ به Y ⁹⁰ و سپس واپاشی به Zr ⁹⁰ [۳۴]	ش
۱۵.	کل ۲-۱: روش های مختلف بکار گرفته شده برای تهیه نانومواد اکسید فلزی [۴۱]	ش
۱۷.	کل ۲-۲: الگویی از یک سیستم PVD تبخیری. چشمه و زیرلایه در محفظه خلاء قرار گرفته اند ۴۲].	ش (′
١٨.	کل ۲-۳: لایه نشانی در فرآیند CVD [۴۴]	ش
78.	کل ۲-۴: شکل الکترون پراکنده شده ی برگشتی	ش
ئىان . ۲۷	کل ۲-۵: سمت راست توصیفی از تولید اشعه ی X از ماده و سمت چپ گسیل الکترون اوژه را نن م دهد	ش م
۲۸.	کل ۲-۶: پدیده هایی که در اثر تابش پرتوی الکترونی به ماده صورت می پذیرد	ش
۳١.	کل ۲-۷: پراش پرتوی ایکس توسط یک بلور	ش
	کل ۲-۸: اجزای یک میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM). انحرافات عمودی اهرم بازویی با انحراف	ش
٣۶.	ىكاسى نور ليزر از پشت كانتيليور، آشكار مى شود	ല

شکل ۳-۲: هندسه ی مسأله. مکعب بزرگ جهان و صفحه ی کوچک قرار گرفته در وسط هدف Zn است؛ چشمه نیز در ۱cm ازهدف بر روی محور Z تعیین شده است.

شکل ۳-۳: هندسه ی مسأله بعد از اجرا شدن برنامه با چشمه ی Ir. پرتوهای سبز رنگ گاما و قرمزها الکترون هستند.

شکل ۳-۴: خروجی رسم شده داده های شبیه سازی برای دُز جذب شده بتای چشمه ی ¹⁹²Ir در حالتی که چشمه در یک سانتی متری از هدف Zn قرار گرفته است. این مقادیر با مش بندی ۵۰*۵۰ برای سطح هدف تولید شده اند. در این شبیه سازی مقدار دُز جذب شده گاما صفر بدست آمده است.....

شکل ۳-۵: خروجی رسم شده داده های شبیه سازی برای دُز جذب شده بتای چشمه ی ¹⁹²Ir در حالتی که چشمه در یک سانتی متری از هدف Zn قرار گرفته است. این مقادیر با مش بندی ۲۰*۲۰ برای سطح هدف تولید شده اند. در این شبیه سازی مقدار دُز جذب شده گاما در هدف صفر بدست آمده است.

شکل ۳-۶: خروجی رسم شده داده های شبیهسازی برای دُز جذب شده بتای چشمه ی ¹⁹²Ir در حالتی که چشمه در یک سانتی متری از هدف Zn قرار گرفته است. این مقادیر با مش بندی ۱۰*۱۰ برای سطح هدف تولید شده اند. در این شبیه سازی مقدار دُز جذب شده گاما در هدف صفر بدست آمده است.

شکل ۳-۷: خروجی رسم شده داده های شبیه سازی برای دُز جذب شده بتای چشمه ی ¹⁹²Ir در حالتی که چشمه در یک سانتی متری از هدف Zn قرار گرفته است. در این شبیه سازی مادهی جهان هوا در نظر گرفته شده است. این مقادیر با مش بندی ۵۰*۵۰ برای سطح هدف تولید شده اند. مقدار دُز جذب شده گاما روی هدف صفر بدست آمده است.

شکل ۳-۸: خروجی رسم شده داده های شبیه سازی برای دُز جذب شده بتای چشمه ی مسطح ¹³⁷Cs با قطر ۲/۲cm در حالتی که چشمه در یک سانتی متری از هدف Zn قرار گرفته است. این مقادیر با مش بندی ۵۰*۵۰ برای سطح هدف تولید شده اند. در این شبیه سازی مقدار دُز جذب شده گاما صفر بدست آمده است.

شکل ۳-۹: نمایی از هندسه ی شبیه سازی. مکعب بزرگ جهان، چشمه (C)، صفحه ی قرار گرفته در وسط (A) هدف و مکعب قرار گرفته بین چشمه و هدف (B) ماسک است.

دف به	شکل ۳-۱۰: میزان پهنای لبه ی دُز به پارامتر A. پارامتر A نسبت میزان فاصله ی چشمه تا ه
ل	فاصله ی ماسک تا هدف است. چشمه ی نقطه ای در فاصله ی ۱۰cm از هدف و ضخامت ماسک
۷۱	۴mm درنظر گرفته شده است
۷۲	شکل ۳-۱۱: مقدار دُز جذب شده در سطح هدف روی برای A=10
۷۲	شکل ۳-۱۲: مقدار دُز جذب شده در سطح هدف روی برای A=5
۷۳	شکل ۳-۱۳: مقدار دُز جذب شده در سطح هدف روی برای A=1.25
۷۳	شکل ۳-۱۴: بستگی پهنای لبه ی دُز به ضخامت ماسک برای A=2
متر A	شکل ۳-۱۵: مقایسه بین چشمه ی نقطه ای با چشمه های مسطح با قطر ۲ الی ۵ میلیمتر. پارا
هدف ۲۰۰	نسبت فاصله ی چشمه تا هدف به فاصله ی ماسک تا هدف است. چشمه در فاصله ی ۱۰cm از ترابیه زیبی می با سیار کم می کنید یک منابیه زیبی م
۰۵	فرار گرفته و صحامت ماسک ۳mm در نظر گرفته شده است
، ۲۶	شکل ۳-۱۶: مقدار دُز جذب شده در سطح هدف روی. چشمه دیسک مسطح با قطر ۲ میلیمتر. ماسک با ضخامت ۴ میلیمتر و A=5
•	شکل ۳-۱۷: مقدار دُز جذب شده در سطح هدف روی. چشمه دیسک مسطح با قطر ۳ میلیمتر.
۷۶	ماسک با ضخامت ۴ میلیمتر و A=5
، ۲۷	شکل ۳-۱۸: مقدار دُز جذب شده در سطح هدف روی. چشمه دیسک مسطح با قطر ۴ میلیمتر. ضخامت ماسک ۴ میلیمتر و 5=A.
	شکل ۳-۱۹: مقدار دُز جذب شده در سطح هدف روی. چشمه دیسک مسطح با قطر ۵ میلیمتر
¥ ¥	صحامت ماسک ۲ میلیمتر و A=J
، ۷۸	شکل ۳-۲۰: مقدار دُز جذب شده در سطح هدف روی. چشمه دیسک مسطح با قطر ۵ میلیمتر. ضخامت ماسک ۴ میلیمتر و A=10
•	میت کر ۲ شکل ۳-۲۱: مقدار دُز جذب شده در سطح هدف روی. چشمه دیسک مسطح با قطر ۵ میلیمتر.
۷۸	ضخامت ماسک ۴ میلیمتر و A=1.43
٨۴	شکل ۴-۱: دستگاه استفاده شده در آزمایش اول و دوم به همراه کپسول اکسیژن و نیتروژن

	چشمه ی سزیم	تابش دهی با	، آن قبل از	نمونه ها داخل	ی قرار گیری	مخزن و نحوه	شکل ۴-۲:
٨۴							

شکل ۴-۳: چشمه ی Am در حال تابش دهی به سطح نمونه. چشمه دقیقاً در بالای نمونه ی مورد نظر قرار گرفته است و نمونه سمت چپ تابش نمی بیند
شکل ۴-۴: کوره ی تیوبی استفاده شده در آزمایش
شکل ۴-۵: دستگاه XRD مدل D8 ADVANCE مستقر در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه دامغان در حال آنالیز نمونه ها
شکل ۴-۶: نمودار پیک های XRD نمونه ی S110. در شکل پیک های صفحات Zn مشخص شده است. در این نمونه پیک ZnO مشاهده نمی شود
شکل ۴-۷: نمودار پیک های XRD نمونه ی S120. در شکل پیک های صفحات Zn مشخص شده است. در این نمونه پیک ZnO مشاهده نمی شود
شکل ۴-۸: نمودار پیک های XRD نمونه ی S135. در شکل پیک های صفحات Zn مشخص شده است. در این نمونه پیک ZnO مشاهده نمی شود
شکل ۴-۹: نمودار پیک های XRD نمونه ی S150. در شکل پیک های صفحات Zn مشخص شده است. در این نمونه پیک ZnO مشاهده نمی شود
شکل ۴-۱۰: نمودار پیک های XRD نمونه های S209، S210 و S211. در شکل پیک های صفحات Zn با رنگ آبی مشخص شده است. در این نمونه ها پیک ZnO مشاهده نمی شود
شکل ۴-۱۱: نمودار پیک های XRD نمونه های S221، S222 و S223. در شکل پیک های صفحات ZnO با رنگ قرمز و پیک های مربوط به Zn با رنگ آبی مشخص شده است۹۴
شکل ۴-۱۲: نمودار پیک های XRD نمونه های S235، S236 و S237. در شکل پیک های صفحات ZnO با رنگ قرمز و پیک های Zn با رنگ آبی مشخص شده است۹۵
شکل ۴-۱۳: دستگاه طیف سنج رامان دانشگاه صنعتی شاهرود. برای طیف گیری رامان نمونه ها از این دستگاه استفاده شده است
شکل ۴-۱۴: طبف رامان نمونه ای که فقط بولیش داده شده است

شکل ۴-۱۵: طیف رامان نمونه S160 که تابش دهی نشده و فقط ۱۵ ساعت در دمای ℃ ۷۰ در جو
اکسیژن قرار گرفته است
شکل ۴-۱۶: طیف رامان نمونه ی S209 که تابش دهی نشده و فقط ۱ ساعت در کوره با دمای [℃] ۳۰۰ در جو اکسیژن بوده است
شکل ۴-۱۷: طیف رامان نمونه ی S210 که ۱۶ ساعت با چشمه ی سزیم ۱۳۷ تابش دهی شده، سپس ۱ ساعت در کوره با دمای ℃۳۰۰ در جو اکسیژن بوده است
شکل ۴-۱۸: طیف رامان نمونه ی S211 که ۱۶ ساعت با چشمه ی امرسیوم ۲۴۱ تابش دهی شده، سپس ۱ ساعت در کوره با دمای ²⁰ ۳۰۰ در جو اکسیژن بوده است
شکل ۴-۱۹: طیف رامان نمونه ی S223 که تابش دهی نشده و فقط ۱ ساعت در کوره با دمای [℃] ۲۰۰ در جو اکسیژن بوده است
شكل ۴-۲۰: طيف رامان ZnO
شکل ۴-۲۱: میکروسکوپ FESEM استفاده شده جهت تهیه ی تصاویر FESEM از نمونه ها ۱۰۴
شکل ۴-۲۲: دستگاه مورد استفاده برای لایه نشانی طلا بر روی نمونه ها جهت آماده سازی برای گرفتن تصاویر FESEM
شکل ۴-۲۳: تصاویر FESEM در نماهای متفاوت ((d(200nm), c(1µm), b(2µm), a(10µm)) برای نمونه ی S110 این نمونه فقط پولیش خورده، تحت تابش نبوده و شرایط رشد را نداشته است ۱۰۵
شکل ۴-۲۴: تصاویر FESEM در نماهای متفاوت ((d(200nm), c(1µm), b(2µm), a(10µm) برای نمونه ی S105 این نمونه ۴ ساعت در دمای محیط با چشمه ی سزیم ۱۳۷ تابش دهی شده و سپس ۳ ساعت در جو اکسیژن با دمای 30 ^o c قرار گرفته است
شکل ۴-۲۵: تصاویر FESEM در نماهای متفاوت ((d(200nm), c(1μm), b(2μm), a(10μm) برای نمونه ی S115 این نمونه تابش دهی نشده است و فقط ۳ ساعت در جو اکسیژن با دمای 30 ^o c قرار گرفته است.
شکل ۴-۲۶: تصاویر FESEM در نماهای متفاوت ((d(200nm), c(1µm), b(2µm), a(10µm) برای نمونه ی S120 این نمونه ۱۱ ساعت در دمای محیط با چشمه ی سزیم ۱۳۷ تابش دهی شده و

سپس ۴ ساعت در جو اکسیژن با دمای $30^{\circ}c$ قرار گرفته است. ۴ ساعت در جو اکسیژن با دمای c

شکل ۴-۲۷: تصاویر FESEM در نماهای متفاوت ((d(200nm), c(1μm), b(2μm), a(10μm)) برای نمونه ی S140. این نمونه تابش ندیده و فقط ۴ ساعت در جو اکسیژن با دمای 30^oc قرار گرفته است.

شکل ۴-۲۸: تصاویر FESEM در نماهای متفاوت ((d(200nm), c(1µm), b(2µm), a(10µm) برای نمونه ی S130. این نمونه ۱۱ ساعت در دمای محیط با چشمه ی سزیم ۱۳۷ تابش دهی شده و سپس ۴ ساعت در جو اکسیژن با دمای 100^oc قرار گرفته است.

شکل ۴-۲۹: تصاویر FESEM در نماهای متفاوت ((d(200nm), c(1μm), b(2μm), a(10μm) برای نمونه ی S145 این نمونه تابش ندهده و فقط ۴ ساعت در جو اکسیژن با دمای 100^oc قرار گرفته است.

شکل ۴-۳۰: تصاویر FESEM در نماهای متفاوت ((d(200nm), c(1µm), b(2µm), a(10µm)) برای نمونه ی S125 این نمونه ۴ ساعت در دمای محیط با چشمه ی امرسیوم ۲۴۱ تابشدهی شده و سپس ۳ ساعت در جو اکسیژن با دمای 2⁰2 قرار گرفته است.

شکل ۴-۳۱: تصاویر FESEM در نماهای متفاوت ((d(200nm), c(1μm), b(2μm), a(10μm)) برای نمونه ی S135. این نمونه تابش ندیده و فقط ۳ ساعت در جو اکسیژن با دمای 2⁰c قرار گرفته است.

شکل ۴-۳۲: تصاویر FESEM در نماهای متفاوت ((d(200nm), c(500nm), b(1µm), a(10µm))) برای نمونه ی S155. این نمونه هیچگونه تابش رادیواکتیوی ندیده و فقط ۱۵ ساعت در جو اکسیژن با دمای ۲۰۵c قرار گرفته است.

شکل ۴-۳۳: تصاویر FESEM در نماهای متفاوت ((d(200nm), c(500nm), b(1μm), a(10μm))) برای نمونه ی S209. این نمونه تابش دهی نشده و فقط ۱ ساعت داخل تیوب کوره ی تیوبی با جو اکسیژن و دمای 2⁰300 قرار گرفته است.

شکل ۴-۳۴: تصاویر FESEM در نماهای متفاوت ((d(200nm), c(500nm), b(1μm), a(10μm))) برای نمونه ی S210. این نمونه ۱۶ ساعت در دمای محیط با چشمه ی سزیم ۱۳۷ تابش دهی شده و سپس ۱ ساعت داخل تیوب کوره ی تیوبی با جو اکسیژن و دمای 200[°] قرار گرفته است......

شکل ۴-۳۵: تصاویر FESEM در نماهای متفاوت ((d(200nm), c(500nm), b(1µm), a(10µm))) برای نمونه ی S211. این نمونه ۱۶ ساعت در دمای محیط با چشمه ی امرسیوم ۲۴۱ تابش دهی شده و سپس ۱ ساعت داخل تیوب کوره ی تیوبی با جو اکسیژن و دمای 2000 قرار گرفته است...... شکل ۴-۳۶: تصاویر FESEM در نماهای متفاوت ((d(200nm), c(500nm), b(1µm), a(10µm))) برای نمونه ی S221. این نمونه ۲۲ ساعت در دمای محیط با چشمه ی امرسیوم ۲۴۱ تابش دهی شده و سپس ۱ ساعت داخل تیوب کوره ی تیوبی با جو اکسیژن و دمای 700² قرار گرفته است......

شکل ۴-۳۷: تصاویر FESEM در نماهای متفاوت ((d(200nm), c(500nm), b(1μm), a(10μm))) برای نمونه ی S222. این نمونه ۲۲ ساعت در دمای محیط با چشمه ی سزیم ۱۳۷ تابش دهی شده و سپس ۱ ساعت داخل تیوب کوره ی تیوبی با جو اکسیژن و دمای 200⁹ قرار گرفته است.

شکل ۴-۳۸: تصاویر FESEM در نماهای متفاوت ((d(200nm), c(500nm), b(1µm), a(10µm))) برای نمونه ی S223. این نمونه تابش دهی نشده و فقط ۱ ساعت داخل تیوب کوره ی تیوبی با جو اکسیژن و دمای 2⁰00 قرار گرفته است.

شکل ۴-۳۹: تصاویر FESEM در نماهای متفاوت ((d(200nm), c(500nm), b(1µm), a(10µm))) برای نمونه ی S235. این نمونه ۸۹ ساعت در دمای محیط با چشمه ی امرسیوم ۲۴۱ تابش دهی شده و سپس ۱ ساعت داخل تیوب کوره ی تیوبی با جو اکسیژن و دمای 500^o قرار گرفته است......

شکل ۴-۴۰: تصاویر FESEM در نماهای متفاوت ((b(1µm), a(10µm)) برای نمونه ی S236 این نمونه ۸۹ ساعت در دمای محیط با چشمه ی سزیم ۱۳۷ تابش دهی شده و سپس ۱ ساعت داخل تیوب کوره ی تیوبی با جو اکسیژن و دمای 2⁰50 قرار گرفته است. به دلیل چروک شدگی و تغییر شدید مورفولوژی سطح، میکروسکوپ قابلیت تهیه ی تصاویر با مقیاس کوچک تر را نداشت.......

شکل ۴-۴۱: تصاویر FESEM در نماهای متفاوت ((c(1µm), b(2µm), a(10µm)) برای نمونه ی S237. این نمونه تحت تابش نبوده و فقط ۱ ساعت داخل تیوب کوره ی تیوبی با جو اکسیژن و دمای 500°c قرار گرفته است. به دلیل چروک شدگی و تغییر شدید مورفولوژی سطح، میکروسکوپ قابلیت تهیه ی تصاویر با مقیاس کوچک تر را نداشت.

شکل ۵-۱: تحلیل XRF نمونه خام پولیش خورده. گرفته شده توسط دستگاه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه دامغان

فصل اول: مقدمه

فیزیک هستهای شاخهای از علم است که کابردهای فراوانی در زندگی بشر دارد و استفادههای آن در صنعت، پزشکی، نظامی و ... غیر قابل انکار است. امروزه رابطهی علوم با یکدیگر بسیار نزدیک شده است. نانوتکنولوژی یک فناوری مهم، بسیار کاربردی و به سرعت در حال رشد است. پیشرفت نانوتکنولوژی نیازمند روشهای جدیدی در رشد و سنتز نانوساختارهای کاربردی است، با هدف این که ویژگیهای ساختاری آنها بهبود پیدا کرده و بهینهسازی در ابعاد و کاربردها صورت بگیرد. نانوساختار اکسید روی یک نانوساختار پرکاربرد است که پژوهشگران زیادی بر روی این نانوساختار کار کرده و هنوز این حوزه در حال پیشرفت است.

۱_۱ تاریخچه

در سال ۱۸۵۵ هاینریش گایسلر^۱ پمپ خلاء جیوهای را ساخت و کشف کرد که اگر در محفظهای مثل یک لوله شیشهای فاقد هوا تحت ولتاژ بالا تخلیه الکتریکی انجام شود نورهای زیبایی درون لوله تولید خواهد شد. سپس سر ویلیام کروکس^۲ اشعه کاتدی را کشف کرد. درسال ۱۸۵۸ جولیوس پلاکر^۳ با استفاده از یک آهنربا پرتوهای کاتدی را خم کرد و در سال ۱۸۶۹ هیتورف^۴ به این نتیجه رسید که این اشعهها در خطوط مستقیم حرکت میکنند [۲].

در زمستان سال ۱۸۹۵ ویلهم کنراد رونتگن اثرات خارجی لوله خلاء را مورد بررسی قرار داد. دقیقاً مشخص نیست که انگیزهی رونتگن^۵ از این آزمایشات چه بود و شاید فقط یک کنجکاوی علمی بودهاست. او تجهیزات مناسبی برای بررسی تخلیه ولتاژ بالای الکتریکی در چنین لولههای شیشهای خریداری کرد و آزمایشهایش را شروع کرد که بطور غیرمنتظرهای هنگامیکه پرتوهای کاتدی را با لوله به طول ۶ft تولید می کرد متوجه شد که یک صفحه فلوئوسنت از جنس باریم پلاتینیوسیانید^۶ که به دور

- ¹ Heinrich Geissler(1814-1879)
- ² Sir William Crookes
- ³ Julius Plucker
- ⁴ J.W.Hittorf
- ⁵ Wilhem Conrad Rontgen
- ⁶ Barium Platino Cyanide

از لوله کاتدی قرار گرفته بود تولید نور می کرد [۳]. او لامپ را با کارتن مشکی رنگ پوشاند ولی باز هم ماده فلوئوسنت نور ساطع می کرد. با آزمایشات متفاوت متوجه شد که این اشعه تحت میدان مغناطیسی انحراف پیدا نمی کند و به انواع مختلف ماده نیز نفوذ می کند. وی دست خود را بین لوله و صفحهی فلوئوسنت قرار داد و طرح استخوان دست خود را دید و تقریبا دو هفته بعد از کشف خود اولین عکس x-ray را از دست همسرش گرفت (شکل ۱–۱) [۴].



شکل ۱۰۰: اولین عکس گرفته شده با X-ray که رونتگن از دست همسرش گرفت. انگشتر وی در این عکس کاملا مشخص است /۲].

درسال ۱۸۹۶ بکرل^۱ برروی خاصیت فسفرسانسی نمکهای اورانیوم مطالعه می کرد. او یک اثر از ماده اورانیوم را روی فیلم عکاسی مشاهده کرد. بعدها ماری کوری^۲ آزمایش بکرل را با مواد مختلف انجام داد و رادیوم را در سال ۱۸۹۸ کشف کرد. سپس در سال ۱۹۰۱ آزمایشی برای بررسی اثرات تابش بر روی ساعد پیر کوری^۳ انجام شد (شکل ۱–۲) [۱].

¹ Henri Becquerel

² Marie Curie

³ Pierre Curie



شکل ۲-۰: ساعد پیر کوری و آسیبی که ناشی از تابش رادیوم بر روی آن بوجود آمد [۱]. در ایالات متحده اولین آنالیز پرتو X توسط برادران ادوین^۱ و گیلمن فراست^۲ گرفته شد. دکتر گیلمن فراست استاد دانشکده پزشکی داکوتای جنوبی بود که یک بیمار با احتمال شکستگی استخوان به او مراجعه کرده بود. بیمار ۱۴ ساله یک دانشآموز بود که در حین اسکی روی یخ بر روی رودخانه کانکتیکات^۳ به مچ دستش آسیب رسیده بود. گیلمن فراست دست بیمارش را زیر لوله قرار داد و پس از بیست دقیقه اولین عکس بالینی اشعهی x در آمریکا گرفته شد. این کار با استفاده از یک لامپ پولیوی^۴ که یک نوع محبوب از لوله اشعه X توسعه یافته توسط ایوان پولیوی^۵ در تاریخ ۳ فوریه سال ۱۸۹۶ انجام گرفت [۵].

اولین مدل تجاری از لامپ اشعه x کروک (شکل ۱-۳) توسط کمپانی زیمنس⁹ و هالسک^۷ در ۲۴ مارس ۱۸۹۶ ساخته شد [۶]. سپس در سال ۱۹۱۳ ویلیام دیوید کولیج^۸ توسط کمپانی جنرال الکتریک^۹ توسعه بیشتری به این لامپها داد [۲].

¹ Edwin

- ² Gilman Frost
- ³ Connecticut
- ⁴ Pulyui
- ⁵ Ivan Pulyui
- ⁶ Siemens
- ⁷ Halske
- ⁸ William David Coolidge
- ⁹ General Electric



شکل ۳-۰: لامپ اشعه X ساخته شده توسط کمپانی زیمنس و هالکس [۶]

پس از اینکه هرتز^۱ نشان داد که اشعه کاتدی میتواند از لایههای ناز ک طلا یا پلاتین عبور کند آزمایشاتی در زمینه برخورد ذرات باردار به ماده صورت گرفت که اولین آنها مربوط میشود به آزمایش مشهور گایگر – مارسدن^۲ در برخورد ذرات باردار آلفا به ورقه ناز ک طلا [۷] که به ساخت مدل رادرفورد^۳ کمک کرد [۸] و توسط نیلز بور^۴ در سال ۱۹۱۳ بهبود پیدا کرد [۹]. بور نقش مهمی در پیشرفت نظری چگونگی برخورد ذرات باردار با ماده و یا نظریه توقف نیز داشت [۱۰, ۱۱].

حدودا از سه دههی پیش تاکنون، بررسی و مطالعه برروی تاثیرات تابشها به عنوان شاخهی بزرگی از علم پیشرفت زیادی داشته است. تابشدهی جامدات بوسیلهی ذرات پرانرژی بطور گستردهای مورد بررسی قرارگرفته است. بطور مثال اثرات مفید تابش برمهندسی مواد نانوساختار کربنی بررسی شده و مشاهده شد که ساختار اتمی لولههای کربنی و ساختارهای وابسته میتوانند با تابش مناسب در مسیر کنترل شده به یکدیگر متصل شوند [۱۲, ۱۳]. علاوه بر این تابش میتواند باعث فشردگی بیشتر لایههای کربنی شود [۱۴]. چیلدرس^۵ و همکارانش در سال ۲۰۱۰ میلادی به بررسی اثر تابش الکترونی

¹ Hertz

- ² Geiger-Marsden
- ³ Rutherford
- ⁴ Niels Bohr
- ⁵ Childres

بر ساختارهای ساخته شده از گرافن پرداختند. نتیجه مطالعه آنها این بود که تابش الکترونی ممکن است منجر به تخریب خواص هدایت الکتریکی گرافن شود. بنابراین هنگام استفاده از SEM^۲ و TTM برای تصویربرداری و EBL^۳ برای ساخت ساختارهای گرافن، باید مراقب بود [1۵]. در سال ۲۰۱۳ میلادی مسلم[†] در دانشگاه الاظهر نشان داد با تابش پرتوی گاما بر نانو ذرات نقره، اندازه ذرات کاهش یافته و فعالیت آنتیاکسیدانی آنها افزایش مییابد [۱۶]. سیلوا^۵ و اورلندی² در سال ۲۰۱۵ میلادی برای تولید کریستالهای ZnO در دو روش سنتز متمایز، پاسخ حسگر نوری مواد را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که در هر دو روش، هر دو نمونه پاسخ خوبی نسبت به تابش خورشیدی داشتند [۱۷]. در سال ۲۰۱۷ میلادی حسنی^۷ با تابش پرتوی گاما بر نانو ذرات OTC نشان داد با تابش γ اندازه ذرات کاهش یافته و فعالیت ضد میکروبی آن افزایش مییابد [۱۸]. کوییندیل^۸ نیز در سال ۲۰۱۷ باناری از تابش گاما بر خواص مورفولوژیکی و اپتیکی ZnO را مطالعه کرد. طبق مطالعه او با تابش دُز بالای پرتوی گاما، اندازه ذرات و شکاف باند افزایش و در دُز پایین آن کاهش مییابد [۱۹].

۲_۱ نانوساختارها

نانوفناوری توانایی بدست آوردن کنترل ماده در ابعاد نانومتری و استفاده از ویژگیهای نانومواد در ابزارها و سیستمهای نوین است. هر ماده ای از سه بعد تشکیل شده است. اگر حداقل یکی از این ابعاد در مقیاس نانو باشد (بین ۱ تا ۱۰۰ نانومتر) به این ماده، یک ماده نانوساختار گفته میشود. هنگامیکه ابعاد بسیار کوچک شده و به حد نانومتر برسد برخی ویژگیهای ماده از جمله خواص اپتیکی و الکترونیکی ماده تغییر میکند که به این پدیده محکومیت کوانتومی^۹ گفته میشود. نانوساختارها

- ¹ SEM: Scanning Electron Microscopy ²TEM: Transmission Electron Microscopy ³EBL: E-Beam Lithography
- ⁴ Mosalam
- ⁵ Silva
- ⁶ Orlandi
- ⁷ Hosny
- ⁸ Qindeel
- ⁹ Quantum confinement

کاربردهای فراوانی در صنعت، ساختمان سازی، صنایع نظامی، پیلهای سوختی، الکترونیک، خودروسازی، صنایع فیلترسازی و ... دارند.

مواد نانو ساختارها در تمام اشکال خود از جمله نانوسیم ها دارای کاربردهای فراوانی هستند و خواص خوب و مناسبی دارند. ارتباط نزدیک با ابر رسانایی گرم، وجود در هر سه فاز مغناطیسی مختلف، استفاده یراحت، مقرون به صرفه بودن، قابلیت ساخت آسان در مقیاسهای متفاوت و خیلی ویژگیهای دیگر سبب شده است که از مواد نانوساختار در صنعت استفادههای فراوانی بشود [۲۰, ۲۱]. از مواد نانوساختار به عنوان کاتالیزور قدرتمند برای تبدیل هیدروکربنها بطور کامل به دیاکسیدکربن و آب استفاده میشود. نانومواد کاربردهای دیگری هم از جمله افزایش توانایی جذب نور در سطح، بهبود انباشت رنگدانههای مولکولها بر روی سطوح و همچنین کاربردهای فتوولتائیک و فتوالکتروشیمیایی دارند [۲۲]. نانوساختارهای اکسید فلزی برای افزایش بهرهوری و کاهش قیمت تمام شده سلولهای

۱_۳ اکسید روی

اکسید روی (ZnO) یک ماده منحصر به فرد است که دارای خواص دوگانه نیمههادی و پیزوالکتریک^۱ است و با توجه به ویژگیهای برجسته آن از سال ۱۹۳۵ میلادی بسیار مورد توجه بوده است. ابتدا این ترکیب به عنوان افزودنی در مواد و محصولات متعددی از قبیل پلاستیک، سرامیک، شیشه، سیمان و ... به کار برده میشد [۲۴]. از دهه ۱۹۶۰ میلادی مواد نانو ساختار ZnO به دلیل کاربرد در الکترونیک، اپتیک و فوتونیک، مورد توجه قرار گرفتند. سنتز لایههای نازک ZnO به دلیل کاربرد آنها به عنوان سنسورها، مبدلها و کاتالیزورها فعالیت در این زمینه را افزایش داده است [۲۵].

¹ Piezoelectric

۱_۴ تابشهای یونساز

تابش های یونساز می توانند تغییر شدیدی در ویژ گیهای ماده ایجاد کنند؛ به ویژه یونهای سنگین که با تکانه یمناسب باعث جابه جایی های اتمی در جامدات می شوند [۲۶]. ذرات باردار یکی از موفق ترین ابزارهای آزمای شگاهی برای کاوش در ساختار ماده هستند. از کاربردهای این ابزار می توان ا ستفاده از آن در زمینه های پز شکی، ک شاورزی، صنعت و غیره نام برد. اثرات تابش می تواند با اتلاف انرژی یک ذره یاردار که در داخل ماده در حرکت است، ایجاد شود [۲۷]. ذرات بارداری که از ماده می گذرند، بر اثر برهم کنش های کولنی، گسیل تابش ترمزی و برهم کنش های هستهای انرژی از دست می دوند، بر اثر برهم کنش های کولنی، گسیل تابش ترمزی و برهم کنش های هسته ای انرژی از دست می دهند. وقتی یک ذره ی پر انرژی همانند الکترون یا یون به اتم های یک هدف برخورد می کند، اثرات مختلفی می تواند رخدهد. اثرات این برخورد عبار تند از: برانگیختگی و یونش اتم ها، شکستن پیوندها، تولید فونون های نوسانی، جابه جایی اتم ها در هدف های حجیم، کندوپاش ^۱ اتم ها از سطح، گسیل فوتون ها، برای مثال پر توهای ایکس و تابش الکترون های ثانویه. پر توهای حاصل از چشمه های رادیواکتیو به علت دارا بودن انرژی و خاصیت یونسازی می توانند برای تابش دهی در موارد مختلف استفاده شوند [۲۸].

۱_۵ اثر تابش بر نانومواد

در یک برخورد، انتقال انرژی از یک یون به هستهی اتم به مقدار قابل توجهی بزرگتر از انرژی بستگی اتم به ساختار شبکهای ماده است. این برخورد میتواند باعث جدا شدن اتم از ساختار ماده شود. اگر انرژی به مقدار چندین برابر انرژی بستگی اتم باشد اتم جدا شده خود میتواند باعث جدایی اتمهای دیگر نیز بشود و یک آبشار زنجیرهای از برخوردها را ایجاد کند. این جابجاییها منجر به تولید تهی جاها، اتمهای میان بافتی، اختلال لایهها، اختلال شبکه و ... میشوند. این اثرات میتوانند رفتار فیزیکی و شیمیای ماده را تغییر دهند [۲۰, ۲۰]. پژوهشها و آزمایشات فراوانی در این زمینه و تولید و ترمیم نقص در ساختارهای جامد توسط تابشهای یونساز صورت گرفته و از ایجاد نقصهای پیچیده برای تولید آلیاژهای پیشرفته استفاده شده و نکات و نتایج مفیدی بدست آمده است [۳۱].

اثرات و نقصهای ناشی از تابش در نانومواد با مواد حجیم متفاوت است. این تفاوت از همان ویژگی کوچک بودن اندازه و بیشتر بودن نسبت سطح به حجم دانهها و ویژگی های کوانتومی که در این مقیاس از اندازه ماده آشکار میشوند ناشی میشود. اثر پرتوهای کم انرژی برساختارهای نانو در مطالعه اخیر صورت گرفته است [۳۲].

¹⁹²Ir چشمهی ۶_۱

ایریدیوم عنصری با عدد اتمی ۷۷ و وزن اتمی ۱۹۲/۲۲ است. دمای ذوب این عنصر ۲۴۱۰ درجهی سانتی گراد است. ایریدیوم از گروه فلزات واسطه درجهی سانتی گراد است. ایریدیوم از گروه فلزات واسطه است. نیمه عمر این عنصر ۳۸/۷۳ روز است. ایریدیوم حدوداً ۹۵ درصد با تابش بتای منفی به ترازهای برانگیختهی عام¹⁹² تبدیل می گردد و سپس با تابشهای گاما به حالت پایه این عنصر خواهد رفت (شکل ۱۹۲۰). همچنین حدود ۵ درصد با واکنش گیراندازی الکترون به ترازهای برانگیختهی عام¹⁹² تبدیل می می می ایریدیوم واکنش منعتی و عکس برداری صنعتی دارد.



شکل ۰-۴: : واپاشی ۲²² به ترازهای برانگیخته ۴²² و ²⁰²

⁹⁰Sr چشمهی ۷_۱

این چشمه کاربردهای فراوانی دارد ازجمله در علم چشمپزشکی، پرتونگاری برای تعیین یکنواختی ماده، صنایع کاغذسازی، صنعت پلاستیک و هرجایی که هدف کنترل ضخامت در حد میلی متر باشد استفاده می شود. نیمهعمر این ماده رادیواکتیو ۲۸/۸ سال است و بطور ۱۰۰٪ واپاشی β انجام می دهد و به ۲^{۰۹} تبدیل می شود (شکل ۱–۵) که در این واپاشی بتاهایی با انرژی ماگزیمم MeV می دهد و به ۲٬۲۰۹ می شود. سپس ۲۰^۹ که نیمهعمر تقریبا ۶۴ ساعت دارد واپاشی کرده و بتاهایی با انرژی ماکزیمم ۲/۲۷۹۸ MeV.



شکل ۰۰۵: نمودار واپاشی Sr⁰⁰ به ⁹⁰Y و سپس واپاشی به Zr⁹⁰ [۳۴].

۱_۸ اهداف

بررسیهای صورت گرفته در رابطه با تابش دهی به سطح و تأثیر آن بر رشد نانوساختارها، عمدتاً بدین صورت بوده است که ابتدا نانوساختار را رشد داده و سپس نانوساختار را تابش دهی کرده و تأثیرات تابش دهی را بررسی کرده اند. کاری که در این پایان نامه انجام شده است بدین صورت است که ابتدا سطح بستر را تابش دهی کرده و سپس شرایط رشد را فراهم کرده تا نانوساختارهای ZnO رشد کنند. اثرات تابش بتا را بر روی رشد و مورفولوژی نانوساختارهای ZnO بررسی شد. برای این کار از چشمههای نقطهای و مسطح مستر را تابش دهی کرده و سپس شرایط رشد را فراهم کرده تا نانوساختارهای ZnO رشد کنند. شرات تابش بتا را بر روی رشد و مورفولوژی نانوساختارهای ZnO بررسی شد. برای این کار از چشمههای نقطهای و مسطح mut را بر روی رشد و مورفولوژی نانوساختارهای ZnO بررسی شد. برای این کار از چشمههای شده سپس با انجام آزمایش تجربی نانوساختارهای ZnO را بر روی استفاده شد. ابتدا با استفاده از کد شد، سپس با انجام آزمایش تجربی نانوساختارهای ZnO را بر روی بستر نمونه تولید کردیم. هدف ما شد، سپس با انجام آزمایش تجربی نانوساختارهای ZnO را بر روی بستر نمونه تولید کردیم. هدف ما شده و سپس شرایط رشد فراهم شد تا نانوساختارهای ZnO بر روی سطح روی رشد یابند. این کار در شده و سپس شرایط رشد فراهم شد تا نانوساختارهای ZnO بر روی سطح روی رشد یابند. این کار در شده و سپس شرایط رشد فراهم شد تا نانوساختارهای ZnO بر روی سطح روی رشد یابند. این کار در شده و سپس شرایط رشد فراهم شد تا نانوساختارهای ZnO بر روی سطح روی رشد یابند. این کار در شده و سپس شرایط رشد فراهم شد تا نانوساختارهای ZnO بر روی سطح روی رشد یابند. این کار در میزان دز تابش بتا روی ساختار، مورفولوژی و همچنین کیفیت رشد نانوساختارها بررسی و تحلیل شد.

فسل دوم: روش ای رشدو آنالنز مانوساختارا

۲_۱ مقدمه

ریچارد فاینمن^۱، فیزیکدانی است که نقش به سزایی در شکل گیری علوم نانو داشته است. در زمانی که کسی اطلاعات چندانی در زمینه ی علوم نانو نداشت، او در یک سخنرانی در انجمن فیزیک آمریکا با عنوان «در پایین دست، فضای زیادی وجود دارد»، سوالاتی در زمینه کار با مواد و اجسام در ابعاد خیلی ریز طرح کرد که ذهن هر شنوندهای را به خود مشغول ساخت. او همچنین با ذکر تفاوتهای علوم نانو و فیزیک بنیادی، پیشنهادهایی مطرح کرد که هرچند برای افراد در آن دهه تعجب برانگیز و غیرممکن تصور میشد، اما امروز شاهد اجرائی شدن بسیاری از این پیشنهادها هستیم و با پیشرفت روزافزون بشر در زمینه علوم مختلف و تکنولوژی و همچنین دستیابی انسان به ابعاد بسیار ریز ماده، پیش بینی می گردد که تمامی پیشنهادهای او روزی به حوزهی واقعیت های علم بشر وارد شوند [۳۵].

در سالهای اخیر، نانوساختارهای اکسیدروی به عنوان یک نیمرسانا کاربردهای فراوانی داشته-اند. اکسیدروی یک نیمه رسانای گاف مستقیم^۲ و گاف نواری پهن (۳/۳۷ eV) در دمای اتاق است که از این نانوساختار جهت کاربردهای فراوانی از جمله در دیودهای گسیل کننده نور (LED)، نانولیزرهای فرابنفش، آشکارسازهای نوری، سلولهای خوشیدی رنگدانهای، حسگرهای گازی و موارد متعدد دیگر استفاده می شود [۳۶–۳۹].

۲_۲ روشهای سنتز نانومواد

با توجه به رشد چشمگیر نانوتکنولوژی در این چند دهه اخیر روشهای مختلف و زیادی برای رشد و تهیه نانوساختارها پیشنهاد و انجام شده است. با توجه به اینکه هدف توضیح این روشها نیست، به صورت کلی بعضی از روشهای معمول و کاربردی را توضیح داده و سپس به روشهای آنالیز سطح در نانوفناوری میپردازیم.

¹ Richard Feynman

² Direct Band Gap

در یک تقسیم بندی بسیار کلی (شکل ۲–۱) روش های تهیه نانوساختارها به دو روش بالا به پایین و پایین به بالا گروه بندی می شوند. در روش پایین به بالا از اتم ها و مولکول ها نانوذرات ساخته می شوند در صور تیکه در روش بالا به پایین، از مواد حجیم برای ساخت نانوذرات استفاده می شود [۴۰]. در یک تقسیم بندی دیگر نیز روش های رشد نانوساختارها به دو دسته فیزیکی و شیمیایی تقسیم بندی می شوند.



شکل ۲-۱: روشهای مختلف بکار گرفته شده برای تهیه نانومواد اکسید فلزی [۴۱].

دسته فیزیکی یا آئروسل^۱ شامل روش اسپری پیرولیز^۲، روش انباشت بخار^۳ و روش رسوب شعله^۴ است. انباشت بخار به دو روش انباشت بخار فیزیکی (PVD) و انباشت بخار شیمیایی (CVD) انجام می شود [۴۱].

۲-۲-۱ انباشت بخار فیزیکی(PVD)

انباشت بخار فیزیکی یک فرآیند انتقال گونههای رشد از منبع و یا هدف و انباشت آنها بر روی زیرلایه برای تشکیل لایه ا ست و اغلب شامل هیچ واکنش شیمیایی نیست. روشهای متفاوتی برای جداکردن گونههای رشد از منبع و نشاندن بر روی زیرلایه وجود دارد و در حالت عادی، به دو گروه تبخیر⁴ و کندوپاش^ع تقسیم بندی می شود. در تبخیر گونهی ر شد از روی منبع با حرارت جدا می شود. در کندوپاش، اتمها یا مولکولهای هدف جامد، از طریق برخورد با یونهای گازی (پلاسما) از سطح جدا می شوند. هر دو گروه همچنین میتوانند به تعدادی از روشها، بسته به تکنیکهای خاص مورد استفاده برای فعال کردن اتمها یا مولکولهای منبع و شرایط انباشت استفاده شده، تقسیم بندی بشوند [۴7]. این فرآیند شامل مراحل زیر است [۴۳]:

الف) تبدیل ماده تبخیری به حالت گازی از طریق تبخیر یا تصعید، یا کندوپاش کاتدی؛ ب) انتقال اتمها (مولکولها) از چشمه تبخیر به زیرلایه، در فشار کاهش یافته؛ پ) انباشت این ذرهها روی زیرلایه؛

ت) بازآرایی یا تعدیل پیوند اتمها روی سطح زیرلایه.

الگویی از یک سیستم PVD در شکل ۲-۲ مشاهده می شود.

¹ Aerosol
² Spray pyrolysis
³ Vapor deposition
⁴ Flame deposition
⁵ Evaporation

⁶ Sputtering


شکل ۲-۲: الگویی از یک سیستم PVD تبخیری. چشمه و زیرلایه در محفظه خلاء قرار گرفتهاند [۴۲].

۲_۲_۲ انباشت بخار شیمیایی(CVD)

در روش انباشت شیمیایی بخار واکنشهای گازی صورت گرفته و رسوبات ایجاد شده از آن اتمها یا مولکولها و یا ترکیبی از آنها بر روی زیرلایه، لایهنشانی می شود. لایهنشانی شامل واکنشهای همگن گازی و یا واکنشهای شیمیایی غیرهمگن در مجاورت یک سطح حرارت دیده می باشد و در اثر این واکنشها پودرها و لایههایی با خلوص بسیار بالا به دست می آید که ساختار آن تا مقیاس اتمی یا نانومتری قابل کنترل می باشد. لایه نشانی شیمیایی از بخار (CVD) یک فرآیند مناسب برای ساخت و تولید پوششها، پودرها، فیبرها، دی الکتریکها، مواد تک بلورین سیلیکون و مواد پلیمری می باشد. با این روش تولید اغلب نانومواد فلزی، تعدادی از نانومواد غیر فلزی مثل کربن و سیلیسیم و همچنین تعداد زیادی از ترکیبات نانو شامل کاربیدها، نیتریدها، اکسیدها و غیره ممکن است. این تکنولوژی اکنون یکی از فاکتورهای ضروری در ساخت نیمه رساناها و دیگر اجزاء الکترونیکی، پوشش ابزارها، قطعات مقاوم به سایش و خوردگی و وسایل نوری میباشد. این فرآیند بطور گستردهای مورد مطالعه قرار گرفته که عمدتاً به دلیل ارتباط نزدیکی است که با میکروالکترونیک دارد [۴۲, ۴۴–۴۸].

T_T_T اصول کلی فرآیند CVD و مکانیزم لایهنشانی

فرآیند CVD از چندین مرحله تشکیل می شود و بطور بسیار ساده شکل ۲-۳ نمایی از دستگاه CVD و واکنش هایی که در حین فرآیند اتفاق می افتد را نشان می دهد.



شکل ۲-۳: لایهنشانی در فرآیند CVD [۴۴].

مهم ترین بخش این فرآیند واکنشهای شیمیایی هستند که بین گازهای ورودی رخ میدهند و در نتیجهی این واکنشها مادهی جامد مورد نظر برروی سطح زیرلایه ایجاد می شود. معمولاً یک یا چند گاز در فشار پایین وارد رأکتور می شوند و در نتیجه تحت شرایط کنترل شده در روی سطح و یا نزدیک سطح زیرلایه واکنشها صورت می گیرند.

عمدهی واکنشهای شیمیایی که در روش تبخیر شیمیایی انجام میشوند عبارت اند از:

AB(g) o A(s) + B(g)- ۲- تجزیه -۲ ترکیب A(s) + B(g) o AB(g)

$$AB_2(g) + 2HOH(g) \rightarrow AO(s) + 2BH(g) + HOH(g)$$

۴- اکسیداسیون

۳- هيدروليز

$$AB(g) + C(g) \rightarrow AC(g) + B(g)$$

۵- احیا

$$AB(g) + C(g) \to A(s) + BC(g)$$

یک سیستم CVD معمولا شامل یک بخش اندازه گیری و کنترلی برای مخلوط گازهای واکنش-دهنده، یک محفظهی واکنش و یک سیستم برای دفع گازهای خروجی است.

فرآیند لایهنشانی بخار شیمیایی بطور ساده شامل مراحل زیر است [۴۴, ۴۸]:

- در ابتدا مخلوط گازها به داخل محفظهی واکنش منتقل می شود و سپس تا دمای مناسب گرم می شود،
 - سپس واکنشهای شیمیایی انجام گرفته و فازهای میانی تشکیل می شود،
- واکنش گرهای گازی بر روی زیرلایه حرارت داده شده جذب می شوند و واکنش ناهمگن
 در فصل مشترک گاز و جامد اتفاق می افتد که رسوب و انواع محصولات فرعی را تولید
 می کند،

- رسوب ها در سطح زیر لایه حرارت داده شده رسوب کرده و مراکز کریستالی تشکیل
 شده و لایه شروع به رشد می کند،
- واکنش گرهای گازی واکنش نداده و محصولات فرعی به خارج از محفظه رسوب گذاری
 انتقال داده می شوند.

CVD مزایای

با وجود این که CVD یک سیستم شیمیایی پیچیده به شمار میرود، ولی مزایای ممتاز فراوانی دارد که عبارتند از:

- ✓ این روش قابلیت تولید مواد خالص و دارای فشردگی بالا را دارد [۴۹].
- ✓ فرآیند CVD می تواند لایه های یکنواخت (مستقل از شکل بستر) با قابلیت ساخت مجدد عالی و چسبندگی مناسب در سرعت های لایه نشانی بالا ایجاد نماید.
- ✓ در این روش با کنترل پارامترهای فرآیند CVD میتوان ساختار کریستالی، مورفولوژی
 سطح و جهت گیری محصولات CVD را کنترل نمود.

✓ در فرآیند CVD سرعت لایه نشانی به راحتی میتواند تنظیم شود و میتوان سرعت را
 ✓ تا دهها میکرومتر بر ساعت افزایش داد [۴۵].

CVD معايب T_T_T

با وجود فواید و مزایای بسیار روش CVD برخی معایب نیز در این روش لایهنشانی وجود دارد ک بطور خلاصه مطرح می کنیم:

- در این روش به خاطر استفاده از گازهای واکنش دهنده سمی، قابل اشتعال و یا منفجره
 (خطر انفجار هیدروژنی رأکتور) امنیت و سلامت به مخاطره میافتد و باید در هنگام
 خروج از سیستم جمعآوری شده و با روشهای خاصی از بین برده شوند که خود این
 فرآیندها هزینههای فراوانی را تحمیل مینماید [۵۰].
- در برخی واکنشها بدلیل استفاده از گازهای خردنده امکان تخریب زیرلایه وجود دارد
 [۴۸].
 - < اکثر مواد واکنشدهنده گران قیمت هستند [۴۸].
- در این روش به طور معمول از چند منبع که دارای مواد اولیه مختلف میباشند برای ایجاد پوشش استفاده میشود. از آن جایی که سرعت بخار شدن هر یک از مواد اولیه مورد استفاده در فرآیند با یکدیگر متفاوت است استوکیومتری محصولات به راحتی قابل کنترل نمیباشد. با این وجود، این محدودیت میتواند با استفاده از واکنش گرهای شیمیایی تک منبعی بر طرف گردد. در این روش اگر تغییرات در حین فرآیند صورت پذیرد سیستم خود را با آن تطبیق داده و سازگار میکند. به دلیل انعطاف پذیری این فرآیند با تغییرات درحین کار، پوششهای ایجاد شده به این روش نیز در حین لایه-نشانی تغییر کرده و ترکیبات متنوعی حاصل میگردد [۰۰].

- ✓ استفاده از رأکتورهای پیچیده و یا سیستم خلاء در انواع مختلف فرآیندهای CVD باعث افزایش هزینههای تولید می گردد [۴۵].
- این فرآیند در درجه حرارتهای بالا مورد استفاده قرار می گیرد و به همین دلیل موادی
 که پایداری حرارتی بالایی ندارند به این روش نمی توان پوشش دهی شوند [۴۵].
 - 🗸 امکان بروز واکنشهای ناخواسته در این روش لایهنشانی وجود دارد [۴۸].

۲-۲-۳ روش الکتروشیمیایی انباشت لایهی نازک

در انباشت الکتروشیمیایی از محلولهای یونی استفاده می گردد. در این روش که الکتروانباشت ^۱ نامیده میشود، از طریق یک جریان الکتریکی، لایهای اصولاً فلزی بر روی سطح نشانده میشود. انباشت یک لایهی فلزی روی یک جسم، با برقراری بار منفی روی جسمی که لایه نشانی میشود (کاتد) و فرو بردن در محلولی که شامل یک نمک از فلز مورد نظر جهت انباشت است، انجام می گیرد. وقتی یونهای فلزی با بار مثبت درون محلول به جسم با بار منفی میرسند، جسم الکترونهایی را جهت کاهش بار مثبت یونهای فلزی بار مثبت یونهای فلزی بار مثبت درون محلول به جسم با بار منفی می می می می ان الکترونهایی را جهت انباشت است، انجام می گیرد. وقتی یونهای فلزی با بار مثبت درون محلول به جسم با بار منفی می می می می می می الکترونهایی را جهت کاهش بار مثبت یونها، جهت تشکیل حالت فلزی فراهم می کند.

۲_۲_۴ انباشت الکترولیتی کاتدی

فلزی که باید انباشته شود، در محلول وجود دارد و یا به شکل یونی ذوب می شود. دو الکترود داخل محلولی که فلز انباشته می شود، قرار می گیرند. جرم نمونه یا انباشته شده با مقدار بار الکتریکی متناسب خواهد بود. ویژگی های لایه انباشته شده به چسبندگی لایه به زیر لایه، ساختار بلوری لایه و غیره بستگی دارد. با این روش فقط می توان لایه ها را روی زیر لایه های رسانا انباشت، و امکان آلوده شدن لایه با مواد موجود در الکترولیت وجود دارد [۴۳].

¹ Electroplating

۲_۲_۵ انباشت بدون الکترود

اساس کار این روش مشابه روش انباشت الکترولیت کاتدی است. اما در این روش فلز با فرآیندهای الکتروشیمیایی بدون حضور میدان خارجی انباشته می شود. آهنگ انباشت به دمای ظرف بستگی دارد و در بعضی موارد برای انباشت به تحریک به وسیله یک کاتالیزور نیاز است [۴۳].

با توجه به اینکه روشهای CVD، CVD و روش الکتروشیمیایی اغلب جزء پرکاربردترین روش-های سنتز نانومواد هستند ولی توضیح روشهای لیتوگرافی و آسیاب کردن نیز که زیرمجموعه روش بالا به پایین هستند ارزشمند است.

۲_۲_۶ لیتوگرافی

فرآیند لیتو گرافی شبیه به فرآیند عکاسی است و میتواند برای ایجاد نانوساختارها، با تشکیل یک الگو بر روی بستر از طریق ایجاد مقاومت در برابر سطح بستر استفاده شود. یک روش لیتو گرافی از نور مرئی، اشعه ماوراء بنفش(UV)، اشعه ایکس، الکترونها یا یونها استفاده می کند تا تصویری را که حاوی الگوی موردنظر است بر روی سطح پوشش داده شده با مواد مقاوم دربرابر نور ^۲ طراحی کند؛ این روش نیازمند این است که در ابتدا یک ماسک جاذب ساخته شود که از طریق آن پرتو موازی به سمت ماده مقاوم دربرابر نور حرکت کند [۴۱].

۲_۲_۷ آسیاب کردن^۳

یک فرآیند مهم صنعتی برای تولید نانوساختارها، آسیاب توپ با انرژی بالا است که همچنین به عنوان آلیاژسازی مکانیکی و یا آسیب مکانیکی شناخته شده است. مواد درشت دانه در شکل پودر به صورت مکانیکی در چرخندههایی توسط فولاد سخت یا توپهای کاربید تنگستن خرد میشوند، این

¹ Lithography

² Photoresist material

³ Milling

فرآیند معمولاً تحت شرایط جو کنترل شده برای جلوگیری از واکنشهای ناخواسته مانند اکسیداسیون انجام میشود. این تغییر شکل مکرّر میتواند باعث کاهش زیادی در اندازه دانهها از طریق تشکیل و سازماندهی مرزهای دانه در ذرات گرد و غبار شود و تراشیدن براساس اصل سرعت بحرانی کار میکند. سرعت بحرانی سرعتی است که پس از آن توپهای فولادی (که مسئول آسیب ذرات هستند) شروع به چرخش در امتداد جهت دستگاه استوانهای میکنند، در نتیجه باعث تراش بیشتر نمیشوند [۵۱].

۲_۲_۸ گرم کردن با امواج ماکروویو

امواج ماکروویو به امواج الکترومغناطیسی گفته میشود که فرکانس آنها در محدوده GHz */۰۰ است. فقط یک محدوده ی با فرکانس باریک در محدوده ۴۰۰ مگاهرتز و ۲/۴۵ گیگاهرتز برای اهداف گرمایشی مجاز است. مایکروویو به عنوان میدان الکتریکی فرکانس بالا عمل می کند و هر مادهای را که شامل بار الکتریکی همراه است، مانند مولکولهای قطبی در یک حلال یا یونهای جامد را با استفاده از کوره یا حمام روغن و دیوارههای رأکتور حرارت میدهد. در روشهای معمولی حرارت از کمری استفاده از کوره یا حمام می کند و هر مادهای محلویق وشامل بار الکتریکی همراه است، مانند مولکولهای قطبی در یک حلال یا یونهای جامد را با استفاده از کوره یا حمام روغن و دیوارههای رأکتور حرارت میدهد. در روشهای معمولی حرارت از طریق روش هدایت یا تماسی انتقال مییابند و برای دستیابی به دمای مورد نظر این فرآیند مدت زمان علولانی طول می کشد. امواج ماکروویو میتوانند بدون گرم کردن کل حمام یا کوره ماده را گرمکنند، بنابراین زمان و انرژی ذخیره میشود. امروزه مایکروویوها برای تسریع واکنشهای شیمیایی استفاده میشوند. سنتز نانوذرات فاز محلول با استفاده از تابش مایکروویو کاملا پدیدهای جدید است. این سازوکار میشوند. میشود می مورد نش می می میمونی درونانس میشوند. سنتز نانوذرات فاز محلول با استفاده از تابش مایکروویو کاملا پدیدهای جدید است. این سازوکار میشوند. سنتز نانوذرات فاز محلول با استفاده از تابش مایکروویو کاملا پدیده و به ماده، از طریق رزونانس می شوند. میتر ماند و باعن گرمشدن سریع میشود.

جهت رشد و سنتز نانوساختارهای اکسیدروی از روشهای فراوانی استفاده شده است، از جمله تکنیک سل-ژل [۵۲]، اسپری پیرولیز [۵۳]، کندوپاش [۵۴]، لایه نشانی لیزر پالسی [۵۵]، هیدروترمال [۵۶] و انباشت بخار شیمیایی [۵۷]. در میان روشهای ذکر شده انباشت بخار شیمیایی دارای مزیتهای بسیاری از جمله دستیابی به انواع ریختشناسی، خلوص بالای نمونه و هزینه تولید پایینتر میباشد. تاکنون نانوساختارهای متنوعی ازجمله نانوذره، نانومیله، نانوسیم، نانولوله، نانوگل و نانوفنر از روش نشست بخار شیمیایی بدست آمده است [۵۸–۶۰].

از آنجا که روش موردنظر ما برای رشد نانوساختار برپایهی تابش الکترون با سطح نمونه است که در فصل پنجم بطور کامل توضیح خواهیم داد، ضروری است که برهمکنشهای الکترون با سطح ماده را مختصر بررسی کرده و تاثیرات آن را مدنظر قرار دهیم.

۲_۳ برهم کنشهای الکترون با سطح

در برخورد یک باریکهی الکترونی با سطح هدف پنج پدیدهی مهم اتفاق میافتد که بررسی این پدیدهها در بخش بعدی در توضیح سازوکار میکروسکوپ روبشی نیز مفید است. این پدیدهها شامل موارد ذیل است:

الکترونهای ثانویه: این الکترونها حاصل از برخورد غیر کشسان الکترونهای فرودی با الکترون-های نوار رسانشاند که باعث جداشدن الکترونهای سطح می شوند. این الکترونها دارای انرژی در حدود ۹۰-۱۰ eV می باشد، اما گاهی الکترونهایی با حداکثر انرژی eV ۵۰ نیز الکترون ثانوی محسوب می شوند.

ممکن است که انرژی، سرعت و جهت الکترون اولیه به حدی باشد که بعد از برخورد اول از ماده خارج نشده و برخوردهای پیاپی دیگری نیز انجام دهد که اگر الکترون ثانویه دیگری نیز تولید کند به آن الکترون ثانویه، الکترون ثانویه دوم (SE2) گفته می شود.

الکترونهای پراکنده شده برگشتی: این الکترونها (مطابق شکل ۲-۴) نتیجه برخورد کشسان الکترون فرودی با هستهی اتمهای هدف (پراکندگی رادرفورد) میباشند. درنتیجه سیگنال مربوط به این الکترونها با عدد اتمی ماده هدف رابطه مستقیم دارد.



شکل ۲-۴: شکل الکترون پراکنده شدهی برگشتی.

این الکترون نیز اگر در حرکت خود داخل ماده از چندین اتم پراکنده شود و سپس خارج شود الکترون پراکنده شدهی برگشتی نوع دو (BSE2) نامیده می شود که با الکترون پراکنده شدهی برگشتی نوع اول متفاوت است.

اشعه X و الکترون اوژه: در برخورد ناکشسان پرتوی الکترونی با اتم، الکترون فرودی انرژی خود را به الکترون لایهی درونی اتم حدا می شود جای خالی این الکترون را به الکترون لایهی درونی از الکترون از لایههای درونی اتم جدا می شود جای خالی این الکترون توسط یکی از الکترونهای لایههای بالاتر که پرانرژی تر هستند پُر می شود و انرژی آزاد می گردد (مطابق شکل ۲–۵)، این انرژی یا می تواند بصورت فوتون باشد که همان اشعه X است و یا می تواند به الکترون دیگری منتقل گردد و آن الکترون را به بیرون از اتم گسیل کند که به این الکترون گرون گرون الکترون و یا می تواند به الکترون از اتم گسیل کند که به این الکترون گرون گرون گرون گرون را به بیرون از اتم گسیل کند که به این الکترون گسیلی، الکترون اوژه گویند.



شکل ۲-۵: سمت راست توصیفی از تولید اشعهی X از ماده و سمت چپ گسیل الکترون اوژه را نشان میدهد. کاتدولومینسانس: به طور کلی پدیده ی لومینسانس تابش نور از ماده است با شرط اینکه منشأ آن انعکاس نور و تابش جسم سیاه نباشد. از کاربردهای آن در نیمه رساناها میباشد. این تابش نور ممکن است ناشی از تحریک شدن جسم به روشهای متفاوت از جمله تحریک گرمایی، تابش فوتون، تابش الکترون، میدان الکتریکی، امواج صوتی و غیره باشد. هنگامیکه با تابش الکترون جسم تحریک شود و الکترونهای فرودی باعث برانگیختگی الکترونهای رسانش شود، اتمهای هدف نور تولید میکنند که به این پدیده کاتدولومینسانس گفته میشود.

در شکل ۲-۶ پدیدههایی که در اثر تابش پرتوی الکترونی به ماده صورت می پذیرد بطور خلاصه آورده شده است.



شکل ۲-۶: پدیدههایی که در اثر تابش پرتوی الکترونی به ماده صورت می پذیرد.

۲_۴ روشهای آنالیز سطح

برای درک خواص و واکنش پذیری سطح، به اطلاعاتی از قبیل: توپو گرافی فیزیکی، ترکیب شیمیایی، ساختار شیمیایی، ساختار کریستالی، ساختار اتمی، حالت الکترونیکی و توصیفی تفصیلی از پیوند مولکول ها در سطح نیاز است. هیچ روشی به تنهایی قادر به فراهم آوردن همهی این اطلاعات مختلف نیست. همیشه برای بررسی کامل یک پدیده سطحی به استفاده از چندین روش نیاز است. در جدول ۲–۱ تعدادی از این روش ها با نام مخفف و برحسب سیستم ذره یا فوتونی که برای بررسی سطح استفاده میشود و ذره یا فوتونی که در آشکارساز به کار می رود، آورده شدهاند. مشخصه بیشتر روش هایی که در تحلیل سطح استفاده می شوند، این است که در خلاء انجام می شوند، زیرا الکترون ها و یون ها در فاز گازی به وسیله مولکول ها پراکنده می شوند. ضمن اینکه روش های فوتونی را در اصل می توان در محیط اتمسفر انجام داد؛ گاهی جذب فاز گازی فوتونها اتفاق میافتد و در نتیجه این روش نیز ممکن است در خلاء انجام شود [۶۱].

نوترون	يون	الكترون	فوتون	فوتون	پرتوی فرودی	
نوترون	يون	الكترون	فوتون	الكترون	پرتو آشکار شده	
		SEM STM FESEM			توپوگرافی	_
	SIMS ISS	AES		ESCA/XPS	ترکیب شیمیایی	طلاعات
INS	SIMS	EELS	EXAFS IR&SFG	ESCA/XPS	ساختار شیمیایی	mar
	ISS	LEED RHEED	EXAFS		ساختار اتمی	ັງ
INS	SIMS	EELS	EXAFS IR		پیوند جذب شونده سطحی	

جدول ۲-۱: روشهای تحلیل سطح و اطلاعاتی که می توانند به دست بدهند [۶۱].

روشهای مختلف بسیاری برای آنالیز سطح استفاده می شوند که توضیح آنها در این مختصر نمی گنجد. ما به مختصر توضیحی از چند روش پر کاربرد که در تحلیل و آنالیز سطح استفاده می شود بسنده می کنیم. ما برای بررسی نمونه ها از روش های RRD، FESEM و آنالیز AFM استفاده کردیم که ابتدا به مختصر توضیحی درباره روش طیف سنج پراش پرتو ایکس (XRD) می پردازیم.

۲_۴_۱ طيف سنج پراش پر تو ايکس^۱ (XRD)

ناحیه پرتوی X در طیف الکترومغناطیس در محدوده بین پرتوی گاما و پرتوی فرابنفش قراردارد. با استفاده از این ناحیه طیفی میتوان اطلاعات خوبی در خصوص ساختار، جنس ماده و نیز تعیین مقادیر عناصر بدست آورد [۶۲].

¹ X-Ray Diffraction

اگر مطابق شکل ۲–۷ یک دسته الکترون سریع و پرانرژی به یک هدف فلزی در یک لوله تخلیه برخورد کنند، در این برخورد قسمتی از انرژی جنبشی خود را به پرتو X تبدیل میکنند. این پرتو بصورت یک طیف پیوسته ظاهر می شود که دارای یک حداقل طول موج است که به حداکثر انرژی الکترونها وابسته است و از رابطهی زیر پیروی میکند:

$$Ve = hV_{max} = \frac{hc}{\lambda_{min}}$$
(1-7)

$$\lambda_{\min} = \frac{hc}{Ve} = \frac{12400}{V} A^{-1}$$

که در آن V ولتاژ سرعت دهنده در طول لوله، e بار الکترون، h ثابت پلانک و c سرعت نور است. طول موج ماکزیمم در طیف پیوسته ۱/۵ برابر طول موج مینیمم است و طول موجها برحسب آنگستروم هستند [۶۳].

با افزایش پتانسیل میتوان انرژی الکترونها را به حدی رساند که قادر باشد یک الکترون از تراز انرژی k اتم هدف جداکند و در نتیجه الکترون تراز L جای خالی این الکترون را اشغال میکند و یک فوتون خارج میشود. بدین ترتیب طیف پیوسته پرتو X شامل یک خط طیفی یا خط ویژه عنصر مربوطه خواهد بود که آن را ka مینامند. انرژی این خط ویژه توسط معادله زیر مشخص می گردد:

با روش پراش پرتوی ایکس طول موجهای مختلف را میتوان جداسازی کرد و اندازه گیری نمود. چون طول موجهای پرتوی ایکس با فواصل بین اتمها در مواد بلوری برابر است، بنابراین مواد بلوری برای پرتوی ایکس میتوانند نقش یک توری پراش را ایفا کنند. طبق رابطه براگ پدیده بازتابش و پخش تداخل سازنده طول موجها به شرح ذیل معرفی میشود:

$+ BC = n\lambda$			

(4-1)

AB

$$AB = BC = d\sin\theta \tag{(a-7)}$$

 $n\lambda = 2d \sin \theta$

رابطهی اصلی براگ نمایانگر این نکته است که تقویت پرتوی بازتابش شده از دو سطح مختلف بلورها زمانی حاصل میشود که اختلاف دومسیر برای دو تابش نورانی برابر مضرب کاملی از طول موج باشد [۶۵].



شکل ۲-۷: پراش پرتوی ایکس توسط یک بلور.

(Raman Spectroscopy) طيف سنجى رامان

(8-7)

هنگامی که یک تابش الکترومغناطیس از یک محیط شفاف عبور می کند، مولکول و اتمهای موجود قسمتی از باریکه را در تمامی جهات پراکنده می کنند. در سال ۱۹۲۸ رامان کشف کرد که طول موج مربوط به قسمت کوچکی از تابش پراکنده شده توسط مولکولهای خاص، متفاوت از طول موج تابش اولیه است (یعنی پراکندگی غیر کشسان^۱ رخ می دهد) که میزان تفاوت در طول موجها بسته به ساختار مولکولی ترکیبات تغییر می کند. طیف سنجی رامان بر اساس تجزیه و تحلیل این تفاوتها جهت تعیین ساختار مولکولی ترکیبات مختلف شکل گرفته است [۳۵].

¹ Inelastic scattering

در اثر برخورد نور با ماده، با توجه به طول موج تابش پراکنده شده دو نوع پراکندگی خواهیم داشت:

- ۱- پراکندگی رایلی^۱: در اثر این نوع پراکندگی طول موج تابش تغییر نمی کند و تحت عنوان پراکندگی کشسان هم دستهبندی می شود.
- ۲- پراکندگی رامان^۲: که طی آن بر اثر انتقال انرژی میان فوتون تابیده شده و مولکولهای ماده، طول موج اولیه تغییر کرده و در اثر از دست دادن انرژی، طول موج افزایش مییابد و یا در اثر گرفتن انرژی، طول موج کاهش مییابد. میزان این تغییرات انرژی (چه کاهش و یا در اثر گرفتن انرژی، طول موج کاهش مییابد. میزان این تغییرات انرژی (چه کاهش و یا در اثر گرفتن انرژی، طول موج کاهش میابد. میزان این تغییرات انرژی (چه کاهش مییابد. و یا در اثر گرفتن انرژی، طول موج کاهش میابد. میزان این تغییرات انرژی (چه کاهش مییابد و یا در اثر گرفتن انرژی، طول موج کاهش مییابد. میزان این تغییرات انرژی (چه کاهش و یا در اثر گرفتن انرژی، طول موج کاهش میابد. میزان این تغییرات انرژی (چه کاهش و یا در اثر گرفتن انرژی، طول موج عاهش میابد. میزان این تغییرات انرژی (یه کاهش میابد.

۲-۴-۳ میکروسکوپ الکترون روبشی ^۵(SEM)

میکروسکوپ الکترون روبشی (SEM) از گروه میکروسکوپهای الکترونی است و یکی از معروف-ترین روشهای میکروسکوپی به شمار میآید. این میکروسکوپ علاوه بر تهیه تصاویر بزرگنمایی شده، در صورتیکه به تجهیزات اضافی نظیر EDX مجهز شود برای تحلیل عنصری و آنالیز شیمیایی و دیگر بررسیها نیز بکارگرفته میشود. این میکروسکوپ میتواند تصاویری از سطح با بزرگنمایی ۱۰ تا ۱۰۰۰۰۰ برابر با قدرت تفکیک در حد ۳ تا ۱۰۰ نانومتر (وابسته به شرایط نمونه) بدست دهد [۶۶].

¹ Rayleigh scattering

² Raman scattering

³ Stokes

⁴ anti-Stokes

⁵ Scanning Electron Microscope

اصول کارکرد این میکروسکوپ براساس برهم کنش پرتوی الکترونی با ماده است. این میکروسکوپ شامل تفنگ الکترونی، عدسیهای متمرکز کننده، سیمپیچهای پیمایشگر، آشکارسازها و سیستم خلاء است.

منبع تولید الکترون (تفنگ الکترونی) میتواند از دو روش الکترونها را تولید کند؛ روش اول گسیل گرمایی و روش دوم گسیل میدانی (FEG) است. میکروسکوپهایی که با روش گسیل میدانی کار میکنند را FESEM مینامند و معمولا نتایج بهتری میدهند. بعد از اینکه الکترون تولید شد بین دو یا سه عدسی متمرکز کننده پرتو الکترونی را کوچک میکنند، تا حدی که در موقع برخورد با نمونه قطر آن حدودا بین ۲ تا ۱۰ نانومتر باشد. بعد از اینکه پرتوی الکترونی به سطح برخورد کرد برهمکنش-هایی بین سطح و الکترونها صورت میگیرد که بر مبنای اینکه کدام برهمکنش اتفاق بیافتد و میکروسکوپ مجهز به کدام آشکارسازها باشد تصاویر بدست میآیند [۶۶].

پدیدههای مهم که در این برخورد صورت می پذیرد عبارتاند از:

- الكترونهاى ثانويه
- الکترونهای پراکندهشده برگشتی
 - توليد اشعه X
 - توليد الكترونهاى اوژه
 - كاتدلومينسانس

برای آنالیز هرکدام از پدیدههای بالا باید از آشکارساز مربوط به آن استفاده کرد. به طور کلی همگی SEM ها دارای مد کاری تصویربرداری الکترونهای ثانویه هستند و بقیه آشکارسازها بصورت سفارشی برروی میکروسکوپ نصب میشوند. در بخش قبل به تفصیل این پنج پدیده بررسی شدند. به دلیل تنوع در سیگناهای حاصل از برهمکنش الکترونها با ماده SEM طیف وسیعی از اطلاعات بدست میدهد که شامل موارد زیر است:

- توپوگرافی^۱: خصوصیات سطح،
- ریخت شناسی^۲: شکل، اندازه و نحوهی قرار گیری اتمها در سطح جسم،
 - ترکیب^۳: نوع اتمهای سازنده نمونه،
- کریستالو گرافی[†]: حالت بلورین نمونه، شبکه کریستالی، جهات، صفحات کریستالی و نحوهی تشکیل و رشد بلور

میکروسکوپهای الکترونی روبشی هم ساخته شده که به خلاء بالا نیاز ندارد و بیشتر برای نمونههای بیولوژیکی استفاده میشود که به اختصار ESEM^۵ گویند.

(AFM) میکروسکوپ نیروی اتمی⁶ (AFM)

حدوداً ۲۰ سال، از سال ۱۹۶۵ تا اواسط دههی ۱۹۸۰، ایجاد تصاویری از سطوح با قدرت تفکیک بهتر از میکروسکوپ نوری در انحصار میکروسکوپهای SEM بود. روشهای دیگری از قبیل میکروسکوپ الکترون انعکاسی در تمام این مدت در دسترس بودند، ولی بصورت تکنیکهای مفید و با قدرت تفکیک بالا مورد استفاده قرار نگرفته و توسعه نیافته بودند. پس از اختراع میکروسکوپهای پروبی روبشی^۷ (SPM) این روشها نیز متداولتر شدند. میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) که زیرمجموعه

- ² Morphology
- ³ Composition
- ⁴ Crystallograohic
- ⁵ Environmental SEM
- ⁶ Atomic Force Microscope
- ⁷ Scanning Probe Microscopy

¹ Topography

میکروسکوپهای پروب روبشی درنظر گرفته میشود تقریبا به اندازه SEM متداول شده است. در این قسمت اصول اساسی این تکنیک و خلاصهای از روشهای قابل دسترسی، تشریح میشود [۶۶].

در میکروسکوپ AFM (شکل ۲–۸) نوکی^۱ روی یک اهرم بازویی تعبیه شده است. با پائین آوردن آن روی سطح نمونه، نیروهای بین اتمی بین اتمهای نمونه و اتمهای سطح نمونه، نوک AFM را در فاصله ثابتی از سطح نگه میدارد. در طی روبش کردن سطح نمونه با استفاده از بلورهای پیزوالکتریک، میله کانتیلیور^۲ هماهنگ با توپوگرافی سطح نمونه بالا و پائین میرود. این حرکت عمودیِ نوک میتواند توسط انعکاس یک نور لیزر کوچک از پشت کانتیلیور با حساسیت زیاد اندازه گیری شود. حساسیت این روش در حدی است که انحرافات عمودیِ بسیار کمتر از ۱/۰ نانومتر را هم میتواند آشکار کند، بنابراین پلههایی با ارتفاع فقط یک اتم هم به آسانی تشخیص داده میشوند. قدرت تفکیک جانبی نیز در این مقیاس امکان پذیر است بنابراین AFM واقعا در سه بعد قدرت تفکیک اتمی دارد [۶۶].



شکل ۲-۸: اجزای یک میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM). انحرافات عمودی اهرم بازویی با انحراف انعکاسی نور لیزر از پشت کانتیلیور، آشکار میشود.

یک مشخصه بارز AFM عدم نیاز به تجهیزات ویژه برای قراردادن نمونه در خلاء است. اغلب کار AFM در هوا انجام می گیرد و تصاویر بسیار خوبی حتی در آب یا مایعات دیگر بهدست می آید. بنابراین AFM از نظر هزینه و سهولت استفاده با SEM رقابت می کند و از نظر قدرت تفکیک بر آن برتری دارد. اما تمامی تصاویر AFM نیاز به پردازش توسط کامپیوتر دارند و تفسیر این تصاویر به روشنیِ تصاویر SEM نیست. عملکرد AFM در بزر گنمایی پائین نیز به خوبی SEM نیست [۶۶].

قس موم: شید سازی، کدشید ساز Geant4، محاسبات دز

جذبى وشبيه سازى ماسك حاذب در يرتود مى راديواكتيو

۲_۱ مقدمه

هنر شبیهسازی امروزه در تار و پود علوم و فنون جهان جای گرفته و نرمافزارهای شبیهسازی بسیاری با کاربردهای گوناگون در علوم متفاوت طراحی و استفاده شده است. شبیهسازی یکی از ابزارهای قدرتمند تحلیل سیستمها است و کمتر مسئله یا فرآیندی وجود دارد که نتوان آنرا با شبیهسازی بررسی و تحلیل کرد. مفهوم شبیهسازی ساده و جاذبه شهودی نیز دارد. شبیهسازی با تکیه بر تکنیکهای مدل سازی و با استفاده از اعداد تصادفی به خوبی یک مسئله بزرگ و پیچیده یا یک آزمایش و فرآیند بسیار پیچیده را با کمترین هزینه و صرف وقت اندک تحلیل مینماید و برخلاف بسیاری از علوم و فنون که برحسب رشتهای خاص دستهبندی میشوند هنر و فن شبیهسازی در تمام رشتهها و علوم قابل

برای شبیهسازی تعاریف مختلفی گفته شده است. در حقیقت هر مدل یا نمایش از یک شیء نوعی شبیهسازی است. اگر آن را بخواهیم در قالب فرآیند تعریف کنیم؛ به فرآیندی از مدلسازی و اجرای مدل شبیهسازی گویند. بنابراین شبیهسازی عبارت است از طراحی مدل منطقی از یک سیستم واقعی و انجام آزمایشهایی با این مدل. فرآیند شبیهسازی هم شامل ساختن مدل و هم شامل استفادهی تحلیلی از آن برای مطالعه، بررسی و تحلیل یک مسئله یا فرآیند است. مدلسازی از طریق شبیهسازی یک روش تجربی و کاربردی است که در جستجوی اهداف زیر است [۶۹-۶۹]:

- ✓ توصيف رفتار سيستمها؛
- ارائهی نظریهها و یا فرضیههایی که علت رفتار مشاهده شده را بیان کنند؛
 - استفاده از این نظریهها برای پیشگویی رفتار آینده.

شبیهسازی اجرای یک مدل و مدلسازی تعریف شد، پس مفید خواهد بود کمی درباره انواع مدلها توضیح دهیم.

۲_۲ انواع مدلها

مدلهایی که برای سیستمها ساخته و بکار برده می شوند را با توجه به خصوصیات عمومی شان می توان به طرق مختلف دسته بندی نمود. این دسته بندی نه تنها انواع مدل ها را از یکدیگر متمایز می سازد بلکه روش های بررسی را نیز برای آن ها تعیین می کند.

در مرحلهی اول مدل را می توان به دو دستهی فیزیکی و ریاضی تقسیم نمود. مدلهای فیزیکی، همانطور که از نامشان پیداست شامل خصوصیات عمده و فیزیکی سیستم واقعی بوده و تنها از مقیاس کوچکتری برخوردارند. مدلهای ریاضی نیز خود به دو دسته به نامهای سمبولیک^۱ و گرافیک^۲ تقسیم می شوند.

در یک تقسیم بندی دیگر مدل ها اعم از فیزیکی یا ریاضی به دو دستهی ایستا^۳ و پویا^۴ تقسیم-بندی می گردند. در دستهی ایستا بُعد زمان بطور کامل نادیده گرفته می شود یا وضعیت سیستم در یک لحظهی زمانی تحلیل و بررسی می گردد. مدل پویا شامل گذر زمان بوده و با گذشت زمان سیستم تحلیل می گردد.

از یک دیدگاه دیگر مدلهای ریاضی شامل مدلهای تحلیلی و عددی میباشند. این دستهبندی با توجه به روش بررسی مدل و کسب نتایج، انجام شده است. در مدل تحلیلی بدست آوردن جواب با استدلالهای ریاضی امکانپذیر است و نتیجه برای هر مقدار از پارامترها معتبر و دقیق است. در حالیکه برای حل مدلهای عددی روشهای منطقی ریاضی بکار برده نمیشوند و فقط از طریق روشهای عددی و به ازاء مقادیر معین از پارامترها نتیجه معین بدست میآید. نوع دیگری از تقسیمبندی بصورت قطعی

¹ Symbolic

² Graphic

³ Static

⁴ Dynamic

و احتمالی می باشد. در مدل قطعی تغییرات معین است و بر اساس روابط غیر احتمالی مسئله حل می گردد. ولی در مدل احتمالی حداقل قسمتی از تغییرات و روابط تصادفی یا احتمالی است [۷۰].

یک بررسی ساده از مقالات، کتب، پایاننامههای کارشناسی ارشد و دکتری و نوشتههای مربوط به شبیهسازی میتواند گویای وسعت کاربردهای این فن در زمینههای مختلف از جمله اقتصاد، سیاست، سیستمهای جهانی، ریاضیات، فیزیک، شیمی و بسیاری از علوم و زیرشاخههای آنها باشد.

۳-۳ ضرورت و مزایای استفاده از شبیهسازی

شبیهسازی دارای مزایای بسیاری است که باعث توسعهی کاربردهای آن شده است. از جمله مزایای شبیهسازی بطور خلاصه میتوان به موراد زیر اشاره کرد: [۶۹]

- 🖌 امکان مطالعه ی سیستم قبل از ایجاد یا خلق و یا پس از انهدام آن را فراهم می کند،
- پارامترهای زمانی سیستم مورد مطالعه قابل تغییر است و همچنین امکان فشرده سازی
 زمان وجود دارد،
 - 🖌 از نظر اقتصادی و زمانی بسیار مقرون به صرفه است،
 - 🖌 محدودیت و خطرات ناشی از مطالعهی مستقیم سیستم قابل رفع می باشد،
 - 🗸 مطالعهی جزءبهجزء سیستم و کنار هم نهادن اجزاء را امکان پذیر میکند،
 - 🖌 حداکثر کارایی با این روش قابل دستیابی است.
- کنترل دقیق پارامترهای موثر بطور مثال پارامترهای محیطی دقت و صحت آزمایش را بسیار بالاتر میبرد،
 - 🖌 امکان تکرارپذیری وجود دارد،

امکان شبیهسازی با هزینهای بسیار اندک در اختیار هر محقق که با سیستم آشنا باشد
 هست که برای مطالعهی مستقیم این امکان به راحتی برای هر فرد نیست.

مطمئناً شبیهسازی همیشه راه حل سادهای نیست؛ بلکه شبیهسازی واقعی ممکن است نیاز به برنامههای کامپیوتری طولانی با پیچیدگیهای بالایی داشته باشد. امروزه زبانهای شبیهسازی مختلف و نرمافزارهای بسیاری برای آسان کردن شبیهسازی ارائه شده است، با این وجود گاهی شبیهسازی برخی سیستمها بسیار سخت خواهد بود. زمانیکه با درنظر گرفتن تمامی شرایط و مشکلات نتوان راه حل سادهتری جز شبیهسازی یافت باید به سراغ این هنر برای مطالعه و بررسی سیستمها و فرآیندها رفت [۲۱].

۲_۴ انواع شبیهسازی

روشهای تحلیلی ریاضی هرجا که ممکن باشد مطلوب ترین و دقیق ترین روشها برای مطالعهی سیستم و فرآیند می باشند. زیرا اغلب، جواب ها و نتایجی را بدست می دهند که برای مقادیر مختلف پارامترها قابل محاسبه بوده و میزان دقت آن ها صددرصد می باشد. جاییکه نتوان به دلایلی که قبلا گفته شد از روش های ریاضی استفاده کرد بررسی سیستم از طریق شبیه سازی مطرح می گردد. مدل های متفاوتی از شبیه سازی وجود دارد که بصورت کلی ذکر می کنیم [۷۰]:

م شبیه سازی همانی: اگر در شبیه سازی خود سیستم را به عنوان مدل آن در نظر بگیریم و رفتار آن را بررسی کنیم به این روش شبیه سازی همانی گویند. اگرچه این روش ساده به نظر می رسد و در صورت یافتن نتیجه، این نتیجه صددرصد قابل استفاده و مفید است، ولی دارای معایب قابل توجهی نیز می باشد. از جمله ی این معایب، غیر عملی بودن در بعضی موارد، مخارج زیاد بکارگیری آن و کاهش امکان کنترل متغییرهای سیستم است. به خصوص این روش هنگامیکه احتیاج به بررسی سریع سیستم و کسب نتایج در یک مدت کوتاه یا طراحی یک سیستم جدید است بیفایده خواهد بود.

- میگردد تا آنجا که امکان دارد از شبیه سازی نیمه همانی: درمطالعه ی سیستم سعی می گردد تا آنجا که امکان دارد از اشیاء و قوانین واقعی سیستم استفاده گردد. فقط اشیاء یا مراحلی از فرآیند سیستم شبیه سازی می گردند که باعث غیر ممکن ساختن شبیه سازی همانی می گردند. به عبارتی دیگر بخشی از مدل سیستم واقعی و بخشی غیر واقعی یا شبیه سازی شده است.
- م شبیه سازی آزمایشگاهی: در این روش برخی از اجزاء سیستم واقعی بوسیلهی امکانات آزمایشگاهی ساخته شده و برخی دیگر بوسیلهی سمبول ها جایگزین می شوند. آنگاه مدل ساخته شده بوسیلهی عملگرهای واقعی سیستم شروع به کار می کند. در حین انجام کار، مدل مذکور به جمع آوری، پردازش و تولید اطلاعاتی که عملگر یا بررسی کننده های سیستم احتیاج دارد ادامه می دهد. عملگرها با توجه به اطلاعات دریافتی تصمیمهای لازم را گرفته و کار مدل آزمایشگاهی را هدایت می کنند. واضح است که تصمیمات می کند. در است که تصمیمات عملگر یا بررسی کنندههای سیستم احتیاج دارد ادامه می دهد. عملگرها با توجه به اطلاعات دریافتی تصمیمهای لازم را گرفته و کار مدل آزمایشگاهی را هدایت می کنند. واضح است که تصمیمات عملگر یا بررسی کنندهها روی اطلاعات تولیدی مدل مؤثر بوده و روی محمیمات آن ها. بطور کلی مؤلفه های آزمایشگاهی این روش گاه بسیار متنوع می باشد، از قبیل انسان، ماشین، سخت افزار، برنامه، توابع ریاضی و توزیع های احتمالی.
- شبیه سازی کامپیوتری: در شبیه سازی کامپیوتری مدلی از سیستم بصورت برنامه
 کامپیوتری طراحی می گردد. کلیه یا شیاء و اجزاء بصورت ساختارهای برنامه و کلیه ی
 رفتار و مشخصات آن ها به متغییرها و توابع ریاضی تبدیل می گردد. سپس قوانین و

روابط حاکم بر سیستم، بر ساختارها و ارتباطشان با یکدیگر در اجرای برنامه جاری می شود.

شبیهسازی کامپیوتری به علت عملی بودن در اغلب موارد و دارا بودن امتیازهای خاص برای بررسی و مطالعهی اغلب سیستمها بکار برده می شود. برخی از مزایای این روش را که باعث توجه بیشتر به آن و افزایش موارد کاربرد آن گشته به شرح ذیل بیان می کنیم:

- الف) قدرت فشردن زمان: بدین صورت که بوسیله شبیه سازی کامپیوتری ممکن
 است چندین سال از فعالیت یک سیستم را در چند ثانیه ملاحظه و بررسی کنیم. در
 نتیجه محقق قادر است چندین طرح از سیستم را در یک فرصت کوتاه مطالعه و نتایج
 و عملکردها را مقایسه کند.
- ب) قدرت گسترش زمان: محقق قادر است جزئیات تغییراتی که در زمان واقعی قابل مشاهده نیستند مطالعه نماید. بهعبارت دیگر تغییراتی که به علت بالا بودن سرعت ایجاد آنها در سیستم واقعی قابل قابل مشاهده یا مطالعه نمیباشند، در این روش قابل کنترل و بررسی هستند. به عبارت دیگر تغییراتی که به علت بالا بودن سرعت ایجاد آنها در سیستم واقعی قابل مشاهده یا مطالعه نمیباشد، در این روش قابل کنترل و بررسی هستند که این کار با کم کردن سرعت در مدل شبیهسازی شده صورت و بررسی هستند که این کار با کم کردن سرعت در مدل شبیهسازی شده صورت میپنیرد.
- ج) در یک بررسی گاه لازم است که حرکت زمان را متوقف کرده و نتایج را بررسی و پس از تصمیمات لازم بررسی را از همان نقطه توقف از سر گرفت که این مستلزم آن است که تمام پدیدههای وابسته به سیستم وضعیت خود را تا شروع مجدد بررسی و آزمایش دقیقا حفظ کنند. این امکان در همهی روشهای مطالعهی سیستمها وجود ندارد ولی در شبیهسازی کامپیوتری این عمل به سادگی قابل انجام است.

- د) شبیه سازی کامپیوتری این امکان را به محقق می دهد که آزمایش را با حفظ کلیه شرایط اولیه و رفتار و پارامترهای سیستم بوسیله ی یک برنامه تکرار کند و در هر یک از دفعات تکرار فقط مقادیر بعضی از پارامترها را به منظور بررسی اثر آنها بر رفتار سیستم و نتایج حاصل تغییر دهد.
- ه) شبیه سازی کامپیوتری قادر به ایجاد تغییرات جدید در سیستم و بررسی نتایج حاصل از آنها است. همچنین میتواند سیستمهایی را که در مرحلهی طرح میباشند قبل از صرف هرگونه نیرو، سرمایه و زمان بررسی و تحلیل کند. یک محقق با شبیه- سازی کامپیوتری قادر است آزمایشها و یا سیستمهای فرضی را که احیاناً ایجاد و مطالعهی آنها بوسیلهی روشهای دیگر غیرممکن یا مخاطره آمیز است را بررسی و تحلیل کند [۷۰].

۵-۳ مراحل اساسی یک مطالعهی شبیهسازی

شکل ۳-۱مراحلی را نشان میدهد که اجرای آنها راهنمای مناسبی برای طراحی مدل در مطالعهی صحیح شبیهسازی است.



مراحل شبیهسازی به شرح ذیل است [۶۹, ۷۰]:

- تعریف مسأله: هر مطالعهی شبیهسازی با تعریف مسأله شروع میشود.
- تعیین هدف: اهداف تعیین کننده ی پرسش هایی هستند که باید با استفاده از شبیه-سازی برای آن ها پاسخ ارائه داد. در این مرحله باید تعیین کرد که آیا با توجه به تعریف مسأله و اهداف درنظر گرفته شده، شبیه سازی روش مناسبی برای تحلیل مسأله شمرده می شود یا خیر. هدف است که نحوه ی آزمایش، جزئیات لازم و نتایج نهایی را تعیین می کند. وقتیکه هدف شبیه سازی مشخص گردد، آنگاه باید به شناخت سیستم و تعریف قسمت هایی از آن که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به هدف بستگی دارد پرداخت. تعریف سیسیتم شامل تعیین محیط سیستم، اجزاء آن و بالاخره پارامترها و متغییرهای سیستم می باشد. بعد از تعیین دقیق بخش ها و اطلاعات مذکور، چگونگی رفتار سیستم مورد بررسی قرار گرفته و جزئیات تغییر وضعیت ها و اثر پارامترها در سیستم معلوم
- **طراحی مدل:** ساخت مدل برای یک سیستم فرآیندی عملی و همچنین هنری است. طراح مدل باید بتواند خصوصیات اصلی سیستم و فرضهای لازم برای طراحی مدل را به نحوی انتخاب کند که نتایج مورد نیاز خود را از آن بدست آورد. بدین ترتیب شیوهی آغاز کار با مدلی ساده و کامل کردن تدریجی آن است.

می گردند؛ سرانجام یک الگوریتم رفتاری از سیستم جهت مدلسازی ساخته می شود.

 جمع آوری اطلاعات، مشاهدات و تعیین مقادیر پارامترها: بین دو مرحلهی طراحی مدل و جمع آوری اطلاعات ارتباط نزدیکی وجود دارد. برحسب اینکه درجهی پیچیدگی مدل چه مقدار باشد، عناصر اطلاعاتی مورد نیاز تغییر می کند. مرحلهی جمع آوری اطلاعات معمولاً همزمان با اجرای قسمت های نخست مرحله ی طراحی مدل آغاز می گردد. اینکه چه نوع اطلاعاتی باید گردآوری شوند تا حد زیادی توسط اهداف مطالعهی شبیهسازی تعیین می شود. واضح است که مقدار و توزیع کلیهی پارامترهای سیستم باید قبل از ساختن مدل تعیین و یا تخمین زده شوند.

- صحت و اعتبار مدل: این مرحله ناظر به غلط گیری برنامه کامپیوتری است. در واقع سوال اساسی در این مرحله آن است که آیا برنامه کامپیوتری به نحو مناسبی کار میکند؟ در صورتیکه پارامترهای ورودی و ساختار منطقی مدل به طرز صحیحی داخل برنامه درنظر گرفته شوند و نتیجهی درستی از آن گرفته شود میتوان گفت که مرحله-یرنامه درنظر گرفته شوند و نتیجهی درستی از آن گرفته شود میتوان گفت که مرحله-ی تعیین صحت مدل کامل شده است. اعتبار یک مدل یعنی پاسخ دادن به این سوال که: آیا مدل ساخته شده رفتار سیستم واقعی را بدرستی شبیهسازی می کند یا خیر؟ اعتبارسنجی مدل و شبیهسازی از روشهای متفاوتی انجام می گیرد. یکی از این روشها در مواقعی است که ارقام و نتایجی از سیستم واقعی در دست میباشد، سپس مقادیر بدست آمده از مدل را با آن مقایسه می کنند. یک روش دیگر هم در قالب یک فرآیند تکرارپذیر مطرح میشود. روش دیگر مقایسهی نتایچ بدست آمده با شبیهسازیها و مدلهای قبلی و مشابه است که در اعتبارسنجی بسیار مفید است.
- **طراحی آزمایش**: انجام یک شبیهسازی کاملا مشابه انجام یک آزمایش در آزمایشگاه میباشد. یعنی همانطور که مقدار اولیهی پارامترهای مؤثر بر آزمایش از قبیل درجهی حرارت، شدت جریان، فشار و غیره دارای اهمیت بوده و باید با یک طرح تعیین شدهی قبلی معلوم و اجرا شوند، در آزمایش شبیهسازی نیز عوامل متعددی وجود دارد که باید دارای طرح معینی باشند. بعضی از این عوامل عبارتاند از: شرایط اولیه، شرایط پایانی و پارامترهای مختلفی که در هر برنامهای وجود دارند.

یکی دیگر از مواردی که احتیاج به تصمیم گیری دارد چگونگی مقادیر پارامترها و قوانین مورد بررسی و درنتیجه تعداد اجراهای مدل است. معمولاً در یک فرآیند شبیهسازی تمام عوامل، قوانین و پارامترها به جز یکی از آنها ثابت درنظر گرفتهشده و فقط مقدار پارامتر مورد نظر را تغییر میدهند تا نتیجهی تغییر را بر آن نتایج بدست آورند.

 تجزیه و تحلیل نتایج: آخرین مرحلهی شبیهسازی آنالیز و تجزیه و تحلیل نتایجی
 است که از مدل بدست آمده است. همانطور که قبلا گفته شد هدف از آزمایش شبیه-سازی شناخت بهتر سیستم و بکار بردن نتایج در بهبود سیستم میباشد. لذا یک
 آزمایش شبیهسازی باید به یک سری سوالات که ابتدا تعیین شدهاند پاسخ دهد. اما نتایج یک مدل شبیهسازی اغلب بصورت عدد میباشند که لازم است به دقت تجزیه و
 تحلیل گردند تا پاسخ سوالات تعیین شده مشخص گردد. گاهی تحلیل این مقادیر خروجی سخت رو حتی مهم تر از خود شبیهسازی خواهد بود.

۲_۶ روش مونت کارلو

روش مونت کارلو نمونه گیری از متغییرهای تصادفی با توزیعهای احتمالی است که مرگنسالر^۱ آن را مدل نمونهای نامید [۲۲]. در روش مونت کارلو از اعداد تصادفی و شبه تصادفی برای تعیین جواب مدل، استفاده می شود. اعداد تصادفی اساساً متغییرهای تصادفی مستقل هستند و از توزیع یکنواخت بر بازهی [0,1] بدست می آیند. در واقع در رایانه کدهای محاسباتی برای تولید رقمهای شبه تصادفی وجود دارند که تولید هر رقم با احتمال تقریبا برابر رخ می دهد. چنین برنامه هایی مولد اعداد تصادفی نامیده می شوند [۷۳].

¹ Mergenthaler

در ابتدا روش مونت کارلو برای حل مسائل مربوط به بمب اتم بکار برده شد. این کار شامل شبیه سازی مستقیم رفتار مربوط به انتشار نوترون های تصادفی مواد شکافت بود. بعد از مدت کوتاهی، روش های دیگری از مونت کارلو برای تعیین جواب انتگرال های چندگانه ی پیچیده و حل معادلات انتگرال های خاص که معمولاً در فیزیک با آن ها مواجه می شویم و به روش تحلیلی قابل حل نیستند، مطرح شد [۷۳].

روش مونت کارلو می تواند نه تنها برای حل مسائل تصادفی بلکه برای حل مسائل قطعی (کلاسیک) نیز بکار رود. یک مسئلهی قطعی، زمانی با روش مونت کارلو قابل حل است که بتوانیم آنرا بصورت یک فرآیند تصادفی بیان کنیم [۷۳].

ابزارهای شبیهسازی متفاوتی بر مبنای روش مونت کارلو طراحی شدهاند که در فیزیک هستهای اغلب از ابزار شبیهساز MCNP استفاده شده و ابزار شبیهساز Geant4 نیز درحال گسترش فراوانی است. ابزار MCNP بسیار به پیشرفت علم فیزیک کمک کرده است. ابزار Geant4 هنوز به حد ابزار شبیهساز MCNP گسترش پیدا نکرده است ولی امید است که بیشتر به پیشرفت صنایع و کشور کمک کند و تولید علم بیشتری بکند.

۲_۷ ابزار مونت کارلوی Geant4

ابزار شبیهساز Geant4 در سال ۱۹۷۰ و به منظور شبیهسازی ایجاد شد. کلمه Geant از عبارت *Geometry and t*racking به معنی هندسه و ردیابی گرفته شده است. این شبیهساز به صورت مجموعه ی نرمافزاری رایگان، شامل ترکیبی از ابزارهای کلیدی میباشد که بطور دقیق قابلیت ترابرد ذرات در ماده را فراهم میکند. تمام جنبههای مختلف شبیهسازی، در این ابزار پیادهسازی میشود. مواردی که قابل شبیهسازی هستند عبارتند از:

• هندسه

- مواد تشکیل دهنده
- ذرات با قابلیت ردگیری در شبیهسازی
 - توليد رويدادهاي اوليه
- ترابرد ذرات در ماده و در حضور میدان های الکترومغناطیسی
 - فرآیند فیزیکی به منظور تعریف برهمکنشهای ذرات
 - پاسخ اجزاء آشکارساز
 - توليد اطلاعات رويدادها
 - ذخیرهی رویدادها
 - مصورسازی آشکارساز، مسیر ذرات و...
 - تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از شبیهسازی

ابزار Geant4 مبتنی بر برنامهنویسی ++C از روشهای بسیار پیشرفتهی مهندسی نرمافزار استفاده می کند. به منظور ساخت پروژهای خاص کاربر از ویژگیهای فوق استفاده کرده و با استفاده از کلاس عملیاتی که تعریف نموده است، به اجرای Geant4 می پردازد. مشکلات سایر کدهای قبلی نظیر ناتوانی و پیچیدگی در توسعهی کد یا افزودن فرآیندهای فیزیکی جدید و گوناگون، مطابق خواستهی کاربر با استفاده از مفهوم شیءگرایی مرتفع گردیده است. استفاده از روش شیءگرایی باعث مدیریت پیچیدگی و محدود کردن وابستگی بخشهای مختلف برنامه به یکدیگر شده است. این امتیازات با استفاده از تعریف رابطهای کاربری در بخشهای مختلف فراهم گردیده است. با استفاده از مفهوم شیء گرایی، عملکرد مدلهای مختلف به راحتی قابل تشخیص و تغییر بوده و افزودن مدل جدید به راحتی امکان پذیر میباشد. هستهی Geant4 شامل مجموعهای از چندین مدل فیزیکی با گسترهی انرژی وسیع به منظور کنترل برهمکنشهای ذرات با ماده میباشد [۷۴-۷۶].

آزمایشات فیزیک هستهای دارای پیچیدگیهای فراوانی میباشند. مسألهی مهمتر افزایش تقاضا برای شبیه سازی های بزرگ مقیاس، دقیق و جامع آشکار سازها و ذرات مورد استفاده در این آزمایش ها میباشد. این پیچیدگی در بخش های دیگری از علوم نیز مانند فیزیک پرتوها، علوم فضایی، پزشکی هسته ای و به طور کلی در هر موضوع مرتبط با برهمکنش ذرات با ماده، ظاهر می شود. ابزار Geant4 مجموعه ای گوناگون از اجزاء نرم افزاری را مورد استفاده قرار می دهد که بسته به نیاز و پیچیدگی آزمایش، مورد استفاده قرار می گیرد [۷۶].

۳_۷_۱ تاریخچهی Geant4

شکل گیری Geant4 به طور جداگانه توسط دو گروه مستقل در CERN و KEK از سال ۱۹۹۳ شروع شد. هر دو گروه به دنبال این هدف بودند که برنامه یGeant3 مبتنی بر زبان برنامه نویسی FORTRAN را بهبود بخشند. این دو گروه سپس تحت عنوان کمیته یتحقیقات و پیشرفتهای آشکارسازی سرن(CERN) به همدیگر پیوستند تا برنامه شبیه سازی براساس فناوری شیء گرا بسازند. این پروژه HD44 نامیده شد که حاصل تلاش بیش از صد دانشمند و مهندس در بیش از ده مرکز تحقیقاتی در اروپا، روسیه، ژاپن، کانادا و امریکا بود. طراحی مورد نظر گروه HD44 براساس برنامه نویسی شیء گرا و زبان برنامه نویسی ++C بود. نسخه ی بعدی نیز در ژانویه یسال ۱۹۹۹ منتشر شد که شامل پیشرفتها و بهبودهایی در ابزار Geant4 بود [۷۶].

T_V_۳ خلاصهای از طرح Geant4

Geant4 بر اساس نیاز نرمافزاری در آزمایشهای پیشرفته طراحی شده است. یک سیستم نرمافزاری نوعی شامل اجزائی از قبیل مولد رویداد، شبیهسازی آشکارساز، بازسازی و آنالیز میباشد که میتواند به صورت مجزا یا ترکیب باهم مورد استفاده قرار گیرد. بستهی نرمافزاری به عنوان پایهای برای اجزاء شبیهسازی ساختهشده است. لذا این بسته، به عنوان رابط تعریف شده برای سایر اجزاء و مهیا کردن قسمتی از نیاز بخشهای دیگر طراحی شده است. یکی از قابلیتهای این کد در طراحی، قابلیت پیمانهای و انعطاف آن میباشد، همچنین پیادهسازی فرآیندهای فیزیکی در این کد کاملا شفاف بوده و به منظور اعتبارسنجی آن، دسترسی به کد برای کلیهی کاربران رایگان میباشد. لذا به کاربر اجازه داده میشود که قابلیت فهم، تخصصیسازی و گسترش آن را در تمام زمینهها داشته باشد. قابلیت پیمانهای بودن آن، کاربر را قادر میسازد که فقط اجزاء مورد نیازش را تغییر داده و یا استفاده کند. طراحی سطح بالا براساس تجزیه تحلیل نیازمندیهای اولیهی کاربر میباشد که در نهایت منجر به ایجاد ساختار پیمانهای و سلسله مراتبی برای ابزار شبیهسازی مورد نظر میباشد (۲۶].
اگر ذرات با انرژی مناسب به ماده برخورد کنند میتوانند انرژی خود را به اتمهای ماده هدف انتقال دهند. اگر این انرژی منتقل شده به اندازهای باشد که بتواند اتم را از جایگاهش در ساختار شبکهی ماده جابجا کند خود این اتم میتواند زنجیرهای از برخوردها را در ماده ایجاد نماید. از طرفی اگر اتم از ساختار ماده خارج شده و به سمت سطح ماده حرکت کند و انرژی قابل توجهی را با خود حمل کند، میتواند در یک محیط شیمیایی مناسب با ذرات دیگر واکنش شیمیایی انجام داده و ساختار جدیدی روی سطح مادهی هدف ایجاد کند و به این طریق میتوان ساختارهای جدیدی را برروی سطح مادهی هدف رشد داد. از آنجا که این ساختار جدید با ساختار مادهی هدف تفاوت دارد، بنابراین از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی از هم متفاوتاند [۳۲].

ما میخواهیم از این خاصیت استفاده کنیم و تأثیر تابش رادیواکتیو را بر رشد مواد نانوساختار بررسی کنیم، ابتدا نیاز داریم دُز و انرژی جذب شده در سطح ماده هدف را بدست آوریم. ما ابتدا شبیهسازی هندسه و چشمهی رادیواکتیو را انجام داده و سپس دُز جذب شده درسطح هدفی از جنس روی (Zn) را بدست میآوریم.

۲_۸ شبیهسازی و محاسبات دُز جذبی

برای بدست آوردن در جذب شده از رابطهی زیر استفاده می شود:

$$D\left(rac{J}{kg}
ight)=rac{E}{m}$$
 ۱-۳
که در آن D مقدار دُز جذب شده برحسب گِرِی (Gy)، E انرژی جذب شده در ماده برحسب
ژول (J) و m جرم ماده هدف برحسب کیلوگرم است.

توان توقف ناشی از یونش- برانگیزش برای الکترونها از رابطهی زیر بدست میآید [۷۸, ۷۸]:

$$\frac{dE}{dx}\left(\frac{MeV}{m}\right) = 4\pi r_0^2 \frac{mc^2}{\beta^2} NZ \left\{ ln\left(\frac{\beta\gamma\sqrt{\gamma-1}}{I}mc^2\right) + \frac{1}{2\gamma^2} \left[\frac{(\gamma-1)^2}{8} + 1 - (\gamma^2 + 2\gamma - 1)\ln 2\right] \right\}$$

$$r_0 = rac{e^2}{mc^2} = 2.818 \times 10^{-15}m = 10^{-15}m$$
 الكترون كالاسيك شعاع $r_0 = 100$ الكترون $mc^2 = 0.511 \text{ MeV}$ الزرى جرم سكون الكترون $\gamma = rac{(T + Mc^2)}{Mc^2} = rac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$
 $T = (\gamma - 1)Mc^2 = 100$ الزرى جنبشى جنبشى جرم سكون الكترون M الكترون الكترون العرب المحليي الكترون الكترون الكترون العرب المحلي المحلي المحلي الكترون الكترون المحلي المحلي المحلي الكترون الكترون المحلي المحلي المحلي الكترون الكترون الكترون الكترون الكترون الكترون الكترون المحلي المحلي الكترون الكترون الكترون المحلي المحلي الكترون الكترون الكترون الكترون الكترون الكترون المحلي المحلي المحلي المحلي الكترون الكترون الكترون المحلي المحلي المحلي المحلي الكترون الكترون الكترون الكترون المحلي المحلي المحلي المحلي المحلي المحلي المحلي المحلي الكترون الكترون المحلي الكترون الكترون المحلي الكترون الكترون الكترون الكترون الكترون الكترون الكترون الكترون الكترون المحلي ا

که در آن

برنامه را ننویسد. ما پس از بررسی مثالها از مثال rdecay02 استفاده کردیم و بعد از یکسری تغییرات در این برنامه به برنامه مورد نیاز برای بدست آوردن دُز جذب شده در سطح هدف رسیدیم.

مثال rdecay02 با استفاده از کلاس G4RadioactiveDecay شبیه ازی واپاشی های رادیواکتیو ایزوتوپ ها را شبیه سازی می کند. در این مثال هند سه شامل یک هدف استوانه ای است که در وسط یک آشکار ساز استوانه ای قرار گرفته است. در برنامه مورد نظر ما هند سه تغییر کرده و فقط یک صفحه مربع شکل به ابعاد 1cm*1cm از فلز روی با ضخامت نیم میلی متر در مبدأ قرار گرفته است. فرآیندهای فیزیکی که بطور پیش فرض استفاده شده شامل الکترومغناطیس استاندارد، واپاشی و واپاشی رادیواکتیو است. این تغییرات در فایل construction.cc ای آورده شده است. ای می شود که به جهت طولانی بودن مطالب فایل قسمت مهم تر این فایل در ذیل آورده شده است. البته تغییرات دیگری نیز نظیر فراخوانی کلاس ها در فایل exrdmDetectorConstruction.hh اعمال میشود که از ذکر بقیه جزئیات صرفنظر میکنیم.

// World

_____//

fSolidWorld = new G4Box("world",18.*cm, 18.*cm, 12.*cm);

fLogicWorld = new G4LogicalVolume(fSolidWorld, fDefaultMater, "World");

fPhysiWorld = new G4PVPlacement(0, // no rotation

G4ThreeVector(), // at(\cdot , \cdot , \cdot)

fLogicWorld, // its logical volume

" World", // its name // , ⋅ its mother volume false, // no boolean operations

// ;(• no field specific to volume

-----//

// Target

-----//

fSolidTarget = new G4Box("Target", .5*cm, .5*cm, .25*mm);

fLogicTarget = new G4LogicalVolume(fSolidTarget, fTargetMater, "Target");

fPhysiTarget = new G4PVPlacement(0, // no rotation

G4ThreeVector(), // at (x,y,z)

fLogicTarget, // its logical volume Target", // its name fLogicWorld, // its mother volume false, // no boolean operations

//

;(•

"

no particular field

در پاراگراف اول که درباره یWorld نوشته شده است مشخصات حجم جهانی (مادر) شامل کلاسها و ابعاد ذکر شده است. توجه کنید که در برنامه نویسی با کد شبیه ساز Geant4 تمام اعداد بکار رفته برای ابعاد را باید نصف ابعاد مورد نظر ذکر کنیم، یعنی اعدادی که در صفحه قبل دیده می شود در دنیای واقعی باید دو برابر درنظر گرفته شود. ماده در نظر گرفته شده برای حجم جهانی، خلاء بوده است. پاراگراف دوم نیز تعیین کننده ی مشخصات هدف (Zn) است. هندسه ی شبیه سازی انجام شده در شکل



شکل ۳-۲: هندسهی مسأله. مکعب بزرگ جهان و صفحهی کوچک قرار گرفته در وسط هدف Zn است؛ چشمه نیز در ۱cm ازهدف بر روی محور Z تعیین شده است.

جهت مشخص کردن چشمه از نوع چشمهی G4GeneralParticleSource (GPS) استفاده کردیم. این کار با تعریف خطوط فرمان در فایل ورودی ماکرو امکانپذیر است. مشخصات چشمه و آشکارساز در فایل ماکرو ورودی برنامه قرار گرفته و نمونه آن در زیر آورده شده است:

/score/create/boxMesh box_1

/score/mesh/boxSize .5 .5 0.0001 cm

/score/mesh/translate/xyz 0. 0. 0.999 mm

/score/mesh/nBin 50 50 1

/score/quantity/doseDeposit dose_1

/score/close box_1

/score/create/boxMesh box_2

/score/mesh/boxSize .5 .5 0.0001 cm

/score/mesh/translate/xyz 0. 0. 0.999 mm

/score/mesh/nBin 50 50 1

/score/quantity/doseDeposit dose_2

/score/filter/particle gammaFilter gamma

/score/close box_2

/score/create/boxMesh box_3

/score/mesh/boxSize .5 .5 0.0001 cm

/score/mesh/translate/xyz 0. 0. 0.999 mm

/score/mesh/nBin 50 50 1

/score/quantity/doseDeposit dose_3

/score/filter/particle eMinusFilter e-

/score/close box_3

/score/list

/run/initialize

/grdm/analogueMC 1

/gps/particle ion

/gps/ion 77 192 0 0

/gps/energy 0 keV

/gps/position 0. 0. 1. cm

/run/beamOn 33300000

/score/dumpQuantityToFile box_1 dose_1 doseSr_1.txt /score/dumpQuantityToFile box_2 dose_2 doseSr_2.txt /score/dumpQuantityToFile box_3 dose_3 doseSr_3.txt همانطور که مشاهده می شود پاراگراف اول مربوط است به ذخیره سازی کُل دُز جذب شده در سطح، که در 1_Close box ذخیره می شود، پاراگراف دوم میزان دُز جذب شده ناشی از پرتوهای گاما را در 2_Close box ذخیره می کند و پاراگراف سوم دُز جذب شده ناشی از پرتوهای الکترونی را در Close box 2 ذخیره می کند. خط دوم در سه پاراگراف اول میزان سطح حساس برای آشکارسازی را مشخص می کند و خط سوم برای جابجایی محل آشکارساز نوشته شده است. خط چهارم در پاراگراف ها نیز مقدار مش بندی (Mesh) را مشخص می کند؛ یعنی بطور خیلی ساده بیان می کند که ابعادی که در خط دوم پاراگراف نوشته شده است باید به چند قسمت تقسیم بندی شود، و سپس روی هر قسمت میزان دُز محاسبه می شود.

پاراگراف چهارم مربوط به مشخصات چشمه است. در این فایل چشمه ایریدیوم ۱۹۲ درنظر گرفته شده است. خط پایانی این پاراگراف تعداد ذرات گسیل شده را مشخص می کند که این مقدار با توجه به میزان اکتیویتهی چشمهی رادیواکتیو مورد نظر و مدت زمان پرتودهی مشخص می شود؛ بدین صورت که هر iCl برابر با ۱۰^{۱۰} × ۳/۲ واپاشی در ثانیه است. چشمه مد نظر ما اکتیویتهی iCu داشته و مدت زمان پرتودهی ۱۵ دقیقه برآورد شده است که این میزان عدد ۲۰^۵ را برای beam On مشخص می کند.

پاراگراف آخر نیز تعیین میکند که اطلاعات را در چه فایلهایی و با فرمت دلخواه ذخیره کنیم. هندسهی شبیهسازی با چشمه بعد از پرتودهی در شکل ۳-۳ آورده شده است.



شکل ۳-۳: هندسهی مسأله بعد از اجرا شدن برنامه با چشمهی Ir. پرتوهای سبز رنگ گاما و قرمزها الکترون هستند. با توجه به اینکه چشمه مورد نظر ممکن است بصورت قرص دایرهای باشد ما نمونه ای از فایل

ماکرو شبیهسازی شده برای این نوع چشمه با قطر ۲/۲ سانتیمتر را در زیر آوردهایم.

/run/initialize

/grdm/analogueMC 1

/gps/particle ion

/gps/ion 55 137 0 0

/gps/energy 0 keV

/gps/pos/type Plane

/gps/pos/shape Circle

/gps/pos/centre 0. 0. 1. cm

/gps/pos/radius 1.1 cm

/score/create/boxMesh box_1

/score/mesh/boxSize .5 .5 0.0001 cm

/score/mesh/translate/xyz 0. 0. 0.999 mm

/score/mesh/nBin 50 50 1

/score/quantity/doseDeposit dose_1

/score/close box_1

 $/score/create/boxMesh box_2$

/score/mesh/boxSize .5 .5 0.0001 cm

/score/mesh/translate/xyz 0. 0. 0.999 mm

/score/mesh/nBin 50 50 1

/score/quantity/doseDeposit dose_2

/score/filter/particle gammaFilter gamma

/score/close box_2

/score/create/boxMesh box_3

/score/mesh/boxSize .5 .5 0.0001 cm

/score/mesh/translate/xyz 0. 0. 0.999 mm

/score/mesh/nBin 50 50 1

/score/quantity/doseDeposit dose_3

/score/filter/particle eMinusFilter e-

/score/close box_3

/score/list

/run/beamOn 33300000

/score/dumpQuantityToFile box_1 dose_1 doseCs_1.txt

/score/dumpQuantityToFile box_2 dose_2 doseCs_2.txt

/score/dumpQuantityToFile box_3 dose_3 doseCs_3.txt

برای چشمههای Ir و Cs شبیهسازی ها انجام شد و دادهها بعد از رسم با نرمافزار Origin Pro بصورت شکلهای سه بعدی ۳-۴ الی ۳–۸ بدست آمد.



شکل ۳-۴: خروجی رسم شده دادههای شبیهسازی برای دُز جذب شده بتای چشمهی ¹⁹²Ir در حالتی که چشمه در یک سانتیمتری از هدف Zn قرار گرفته است. این مقادیر با مشبندی ۵۰*۵۰ برای سطح هدف تولید شدهاند. در این شبیهسازی مقدار دُز جذب شده گاما صفر بدست آمده است.



شکل ۳-۵: خروجی رسم شده دادههای شبیهسازی برای دُز جذب شده بتای چشمهی ¹⁹²Ir در حالتی که چشمه در یک سانتیمتری از هدف Zn قرار گرفته است. این مقادیر با مشبندی ۲۰*۲۰ برای سطح هدف تولید شدهاند. در این شبیهسازی مقدار دُز جذب شده گاما در هدف صفر بدست آمده است.



شکل ۳-۶: خروجی رسم شده دادههای شبیهسازی برای دُز جذب شده بتای چشمهی ¹⁹²Ir در حالتی که چشمه در یک سانتیمتری از هدف Zn قرار گرفته است. این مقادیر با مشبندی ۱۰*۱۰ برای سطح هدف تولید شدهاند. در این شبیهسازی مقدار دُز جذب شده گاما در هدف صفر بدست آمده است.



شکل ۳-۷: خروجی رسم شده دادههای شبیهسازی برای دُز جذب شده بتای چشمهی ¹⁹²Ir در حالتی که چشمه در یک سانتیمتری از هدف Zn قرار گرفته است. در این شبیهسازی مادهی جهان هوا در نظر گرفته شده است. این مقادیر با مش,بندی ۵۰*۵۰ برای سطح هدف تولید شدهاند. مقدار دُز جذب شده گاما روی هدف صفر بدست آمده است.



شکل ۳-۸: خروجی رسم شده دادههای شبیهسازی برای دُز جذب شده بتای چشمهی مسطح ¹³⁷Cs با قطر ۲/۲cm در حالتی که چشمه در یک سانتیمتری از هدف Zn قرار گرفته است. این مقادیر با مشبندی ۵۰*۵۰ برای سطح هدف تولید شدهاند. در این شبیهسازی مقدار دُز جذب شده گاما صفر بدست آمده است.

با توجه به اشکال ۳–۴ الی ۳–۶؛ هرچه تعداد مشها بیشتر و اندازهی آنها کوچکتر می گردد اُفتوخیزهای آماری بیشتر میشوند. در شکل ۳–۴ که شبیهسازی با مشبندی ۵۰*۵۰ انجام شده است ماگزیمم دُز در یک مش نسبت به مشبندی ۲۰*۲۰ و مشبندی ۱۰*۱۰ بیشتر است که ناشی از همان اُفتوخیزهای آماری است.

شکل ۳–۷ شبیهسازی مطابق شکل ۳–۴ بوده و تنها تفاوت در مادهی حجم مادر است که هوا درنظر گرفته شده، با هدف مقایسه و بدست آوردن شرایط واقعی تر برای آزمایشات انجام گرفته است. توزیع دُز الگویی مطابق شکل ۳–۴ که مادهی حجم مادر خلاء بوده است را دارد و فقط کمی میزان دُز جذب شده کم تر شده است و تغییر عمدهای نشان داده نمی شود که این اُفت میزان دُز جذب شده ناشی از برخورد الکترون ها با مولکول های هوا بوده و مقدار چشمگیری نیست.

شکل ۳–۸ نمودار توزیع دُز روی سطح هدف Zn با پرتودهی بوسیلهی چشمهی مسطح سزیم ۱۳۷ به قطر ۲/۲ cm و اکتیویتهی μCi ا ۱۰۰را نشان میدهد. با توجه به شکل ۳–۸ قلهی نمودار نسبت به شکل ۳–۴ پهنتر شده که ناشی از مسطح بودن چشمه و بزرگتر بودن آن از هدف است. علیرغم اینکه اندازهی چشمه از اندازهی هدف بزرگتر است، باز هم وسط هدف دُز بیشتری نسبت به نواحی اطراف هدف جذب میکند.

برای نمونه قسمتی از خروجی یکی از شبیهسازیها را در حالت چشمهی Ir و با هدف . 1cm*1cm*0.5mm در زیر میآوریم:

mesh name: box_1

primitive scorer name: dose_1

iX, iY, iZ, value [Gy]

0,0,0,4.575179969982169e-06

0,1,0,4.634558520753056e-06

- 0,2,0,5.076734410460833e-06
- 0,3,0,5.413115932995223e-06
- 0,4,0,5.449312937617422e-06
- 0,5,0,6.05756320768862e-06
- 0,6,0,5.985697072025421e-06
- 0,7,0,6.676027202580689e-06
- 0,8,0,6.82178991663965e-06
- 0,9,0,7.295592716965906e-06
- 0,10,0,7.152949410622044e-06
- $0,\!11,\!0,\!7.684181780693543e\text{--}06$
- 0,12,0,7.638692982012481e-06
- 0,13,0,8.125028390911913e-06
- 0,14,0,8.451855020415576e-06
- 0,15,0,8.563423098212736e-06

در این بخش مقدار دُز جذب شده روی سطح فلز هدف بدست آمد. اگر بخواهیم از یک ماسک^۱ یا شابلون^۲ در پرتودهی سطح هدف استفاده کنیم، این مهم است که پنهای لبهی دُز (شیب لبهی دُز^۳) چقدر در پرتودهی نقش دارد و چه مقدار میتوان آن را بهینهسازی کرد که در ادامه فصل به این مبحث میپردازیم.

۹_۹ شبیهسازی ماسک جاذب در پرتودهی رادیواکتیو

تابشهای یونساز میتوانند تغییرات شدیدی در ویژگیهای ماده ایجاد کنند؛ به ویژه یونهای سنگین که با تکانهی مناسب باعث جابهجاییهای اتمی در جامدات میشوند [۲۶]. ذرات بارداری که از ماده میگذرند، بر اثر برهم کنشهای کولنی، گسیل تابش ترمزی، برهم کنشهای هستهای و در انرژی-های خیلی زیاد با گسیل تابش چرنکوف انرژی از دست میدهند..

پرتوهای حاصل از چشمههای رادیواکتیو به علت دارا بودن انرژی و خاصیت یونسازی می توانند برای تابش دهی در موارد مختلف استفاده شوند [۲۸]. هنگام پرتودهی می توان از ماسک برای بهینه کردن و عدم آسیب به بقیه نقاط استفاده کرد. بطور مثال در لیتو گرافی یا هنگام درمان تومور (مثلا استفاده از چشمهی Sr^۹ برای درمان در چشمپزشکی [۲۹]) این مسئله حائز اهمیت است که میزان دُز جذب شده در ناحیهی مشخصی اعمال شود. در این بخش پهنای لبه یدُز در یک تابش دهی با چشمهی ماسک و هندسه ی چشمه حاصل شد.

¹ Mask

² Shablon

³ Dose Edge Slope

۳_۹_۹ تعاريف و محاسبات

ذرات بتا دارای طیف پیوستهای از انرژی هستند که از صفر تا انرژی جنبشی بیشینه E_{max} گسترش دارد. تعداد ذرات بتا N(t) ،که از ضخامت جرمی t از ماده عبور میکنند با تقریب خوبی عبارت است از [۷۸]:

$$\mu(m^2/kg) = 1.7Emax^{-1.14}$$
 (4-7)

که در آن E_{max} برحسب MeV است.

با توجه به طیف بتای ^۹۰۶۲ انرژی بیشینه الکترونها ۲/۲۸۲ MeV است، که بعد از جایگزینی در رابطه بالا و ضرب کردن µ در چگالی پلاستیک مورد استفاده در جنس ماسک ضریب تضعیف طولی بدست میآید. از برآورد مقدار برد با معکوس کردن ضریب تضعیف طولی، مقدار (mm) ۱/۳۲۲ برای میزان برد بتا در ماسک بدست میآید. همچنین برد ذرات بتا به عنوان ذرات باردار، که دارای برد محدودی در مادهی ماسک و بستر هستند، از رابطهی نیمه تجربی^۱ TIO قابل محاسبه است که به مقدار (mm) محدودی در مادهی ماسک و بستر هستند، از رابطهی نیمه تجربی^۱ OTT قابل محاسبه است که به مقدار (mm) محرودی در مادهی ماسک و بستر هستند، از رابطهی نیمه تجربی TIO قابل محاسبه است که به مقدار (mm) معدودی در ادامه نشان دادهایم که نتایج حاصل از شبیهسازی با برد حاصل از رابطهی TIO همخوانی بهتری دارد [۸۰, ۸۰].

بر روی سطح هدف نقاطی وجود دارد که پرتو بدون برخورد به ماسک عبور کرده و به سطح هدف میران این نقاط بیشترین دُز را جذب میکنند و نقاطی هم وجود دارد که حداقل میزان دُز را جذب میکنند، این نقاط در سایه ماسک قرار گرفتهاند. محدودهای که در آن دُز از ۱۰٪ تا ۹۰٪

¹Tabata-Ito-Okabe

مقدار حداکثرش تغییر می کند، به عنوان پهنای لبهی دُز معرفی می شود. در این محدوده پرتوهای فرودی مقداری از انرژی خود را از دست می دهند و پس از پراکندگی از لبههای ماسک به هدف برخورد می کنند.

۳_۹_۲ شبیهسازی هندسه و چشمه رادیواکتیو

با استفاده از ابزار مونت کارلوی Geant4 سیستمی را طراحی کردیم تا بتوانیم میزان دُز جذب شده بر روی سطح را بدست آورده و سپس بتوانیم پهنای لبهی دُز را محاسبه کنیم. این سیستم متشکل از یک چشمهی Sr بافعالیت ۱۰۳(۱۰ یک صفحه از فلز روی و یک ماسک از جنس پلاستیک است. ابعاد جهان Sr «بافعالیت ۳۶cm صفحهی فلز روی با ابعاد ۳۰cm با قطر ۲mm درنظر گرفته شده است که سطح حساس برای اندازه گیری میزان دُز math شده است ۵cm از وسط هدف است هندسه شبیه سازی در شکل ۹-۳ آورده شده است.



شکل ۳-۹: نمایی از هندسهی شبیهسازی. مکعب بزرگ جهان، چشمه (C)، صفحهی قرارگرفته در وسط (A) هدف و مکعب قرار گرفته بین چشمه و هدف (B) ماسک است.

فیزیک استفاده شده فیزیک پیش فرض کد شامل الکترومغناطیس و واپاشیها است. ابعاد ماسک ۲۴cm ۲۴cm به ضخامت ۴mm است که در یکی از حالتهای شبیهسازی این ضخامت متغییر بوده و جنس ماسک را با توجه به کتابخانهی ابزار مونت کارلوی Geant4 پلاستیک ۶-۶ Nylon با چگالی (kg/m³) ۱۱۴۰ درنظر گرفتیم. حفره مربع شکل در وسط ماسک به ضلع ۱۳۳ درنظر گرفته شده است. همچنین مکان چشمه در فاصله ۱۰cm از صفحهی روی است. شبیهسازیها را با سه دیدگاه متفاوت انجام دادیم. در حالت اول با تغییر فاصلهی ماسک از چشمه پهنای لبهیدوز را مورد بررسی قرار دادیم، در حالت دوم با تغییر ضخامت ماسک رفتار پهنای لبهیدوز را بررسی کردیم و در حالت سوم نیز مقایسهای بین نتایج حاصل از چشمهی نقطهای با چشمههای مسطح انجام شد. در تمامی مراحل زمان پرتودهی به هدف معادل پرتودهی به مدت ۱۵ دقیقه بوده است. برای بررسی سادهتر، باتوجه به شکل شمارهی ۳-۹ میزان فاصلهی چشمه تا هدف به فاصلهی ماسک تا هدف پارامتر A نام گذاری شد.

برای محاسبه یپهنای لبه ی دُز ما نیاز داریم ماکزیمم مقدار دُز جذب شده را پیدا کرده و سپس نقطهای را که ۹۰٪ و همچنین نقطه ی ۱۰٪ دُز جذب شده را پیدا کنیم و فاصله ی آنها را محاسبه کنیم. این فاصله به ما پهنای لبه ی دُز را می دهد. ابتدا داده ها را از خروجی برنامه که یک فایل بطور مثال TXT است (ما می توانیم در نرمافزار مشخص کنیم خروجی با چه فرمتی ساخته شود.) گرفته و در نرمافزار Microsoft Excel وارد می کنیم. داده ها را آنالیز و مرتب کرده و مقدار ماکزیمم را مشخص کردیم. سپس میزان تابش زمینه را از مقدار کل داده ها کم کرده و مقادیر ۹۰٪ و ۱۰٪ را مشخص با توجه به اینکه خروجی برنامه بر حسب Bin است باید فاصله ی ۹۰٪ تا ۱۰٪ را که براساس Bin مشخص می گردد را به سانتی متر تبدیل کنیم.

در یک حالت ۲۵ بار با اعداد تصادفی مختلف برنامه شبیهساز اجرا شده، که بتوانیم میانگین گرفته و سپس انحراف معیار را برای نقطهی مورد نظر بدست آوریم. در نرمافزار Excel این ۲۵ داده را وارد کرده و با استفاده از تابع STDEV.P میزان انحراف معیار را بدست آوردیم و در عدد ۱۰۰ ضرب شد تا برحسب درصد بیان شود. این میزان انحراف معیار که معرف میزان خطا نیز هست و حدوداً ۵ درصد است را با توجه به اینکه رفتار نرمافزار شبیهساز برای نقاط یکسان است برای بقیه نقاط هم تعمیم دادیم و در نمودارها کاملا مشخص شده است. در حالت اول برای ۱۵ فاصلهی متفاوت شبیهسازی انجام شده است و نمودارهای سه بعدی با نرمافزار Origin Pro رسم شد که سه نمونه از آنها انتخاب شده و در شکلهای ۳–۱۱ الی ۳–۱۳ آورده شده است. سپس از آنالیز دادههای بدست آمده از ابزار مونت کارلوی Geant4، لبهی دُز حاصله روی هدف محاسبه شده و شکل ۳–۱۰ بدست آمد.



شکل ۳-۱۰: میزان پهنای لبهی دُز به پارامتر A. پارامتر A نسبت میزان فاصلهی چشمه تا هدف به فاصلهی ماسک تا هدف است. چشمهی نقطهای در فاصلهی ۱۰cm از هدف و ضخامت ماسک ۴mm درنظر گرفته شده است.

با توجه به نمودار شکل ۳–۱۰ هنگامی که مقدار پارامتر A بین ۴ الی ۶ باشد، پهنای لبهیدُز بیشترین عدد را خواهد داشت. همچنین کمترین مقدار پهنای لبهی دُز زمانی اتفاق میافتد که پارامتر A بیشترین مقدار ممکنه باشد.



شکل ۳-۱۱: مقدار دُز جذب شده در سطح هدف روی برای A=10.



شکل ۳-۱۲: مقدار دُز جذب شده در سطح هدف روی برای A=5.



شکل ۳-۱۳: مقدار دُز جذب شده در سطح هدف روی برای A=1.25.

در مرحلهی بعد، با تغییر ضخامت ماسک از ۲۳m ، ۲۰ تا ۵٫۴ mm میزان پهنای لبهیدُز محاسبه شد. برای ۲۲ حالت متفاوت برنامه اجرا شد و بعد از آنالیز دادهها و محاسبه پهنای لبهیدُز نمودار شکل ۱۴-۳ بدست آمد.



شکل ۳-۱۴: بستگی پهنای لبهیدُز به ضخامت ماسک برای A=2.

با توجه به نمودار بدست آمده در شکل ۳–۱۴ حدوداً از ضخامت ۱٫۲mm هر اندازه که ضخامت ماسک کمتر شود در مقدار پهنای لبهیدُز تغییر محسوسی حاصل نمیشود و تقریباً اغلب پرتوها از ماسک عبور میکنند و به هدف میرسند. همچنین برای مقادیر بالاتر از ۴٫۴mm تقریباً پهنای لبهیدُز به حالت اشباع میرسد و دیگر افزایش نمییابد و احتمالاً این مقدار از ضخامت از ماسک مقدار زیادی از پرتوها را متوقف میکند.

سپس رفتار پهنای لبهید اندازه و شکل چشمه بررسی شد. برای این منظور از چشمهی مسطح دایرهای شکل با قطرهای ۲mm الی ۵mm در شبیه سازی استفاده شد. برای هر حالت ۱۵ بار برنامه اجرا شد و داده ها دوباره با نرمافزار Origin Pro رسم (۶ نمودار برای نمونه در شکل های ۳–۱۶ الی ۳–۲۱ آورده شده است) و پس از محاسبه و آنالیز در نمودار شکل ۳–۱۵ رسم شد.



شکل ۳-۱۵: مقایسه بین چشمهی نقطهای با چشمههای مسطح با قطر ۲ الی ۵ میلیمتر. پارامتر A نسبت فاصلهی چشمه تا هدف به فاصلهی ماسک تا هدف است. چشمه در فاصلهی ۱۰cm از هدف قرار گرفته و ضخامت ماسک ۴mm در نظر گرفته شده است.

با توجه به نمودار بدست آمده از شبیهسازیهای انجام گرفته در شکل ۳–۱۵، هنگامی که مقدار پارامتر A حدوداً بیشتر از ۴ بشود (هنگامی که ماسک از چشمه دور میشود) نوع چشمه و اندازهی آن در مقدار پهنای لبهیدُز تأثیر محسوسی ندارد. هنگامی که ماسک به چشمه نزدیک میشود (برای 4<A) تأثیر تغییرات اندازه ماسک در مقدار پهنای لبهیدُز مشاهده میشود. همچنین مشاهده میشود که هرچه اندازه چشمه بزرگتر باشد لبهیدُز بزرگتری خواهیم داشت.



شکل ۳-۱۶: مقدار دُز جذب شده در سطح هدف روی. چشمه دیسک مسطح با قطر ۲ میلیمتر، ماسک با ضخامت ۴ میلیمتر و A=5.



شکل ۳-۱۷: مقدار دُز جذب شده در سطح هدف روی. چشمه دیسک مسطح با قطر ۳ میلیمتر، ماسک با ضخامت ۴ میلیمتر و A=5.



شکل ۳-۱۸: مقدار دُز جذب شده در سطح هدف روی. چشمه دیسک مسطح با قطر ۴ میلیمتر، ضخامت ماسک ۴ میلیمتر و A=5.



شکل ۳-۱۹: مقدار دُز جذب شده در سطح هدف روی. چشمه دیسک مسطح با قطر ۵ میلیمتر، ضخامت ماسک ۴ میلیمتر و A=5.



شکل ۳-۲۰: مقدار دُز جذب شده در سطح هدف روی. چشمه دیسک مسطح با قطر ۵ میلیمتر، ضخامت ماسک ۴ میلیمتر و A=10.



شکل ۳-۲۱: مقدار دُز جذب شده در سطح هدف روی. چشمه دیسک مسطح با قطر ۵ میلیمتر، ضخامت ماسک ۴ میلیمتر و 1.43A.

هدف این پایاننامه بررسی تأثیر تابش چشمهی ایریدیم ۱۹۲ بر رشد نانوساختارهای ZnO است، و بررسی ماسک در انجام آزمایشات انجام نگرفته است و فقط در فاز شبیهسازی استفاده شده است و در فصل بعد فقط از میزان دُز جذب شده در سطح بدون وجود ماسک برای بررسی تأثیر تابش رادیواکتیو بر رشد نانوساختارهای ZnO استفاده شده است.

۳_۱۰ جمعبندی

۱۰ با توجه به نتایج بدست آمده از شبیهسازی های انجام گرفته؛ دز جذب شده ناشی از گاما در پرتودهی هدف Zn با ضخامت ۵۳۳۸ و ابعاد ۱۰۳۸۸ توسط چشمههای ¹³⁷ Cs مسطح با قطر ۲/۲cm با ضخامت ۹۰۴ و اینویته و ۱۰۹۷ و چشمه و نقطه ای ۲۱⁹² با اکتیویته و ۱۰۹۷ با ۱۰۹۷ با ۱۰۹۷ با اکتیویته و ۱۰۹۷ با ۱۰۹۷ با اکتیویته و ۱۰۹۷ با ۱۰۹۰ با ۱۰۹۷ با ۱۰۹۰ با ۱۰۹۷ با ۱۰۹۷ با ۱۰۹۷ با ۱۰۹۰ با ۱۰۹۰ با ۱۰۹۰ با ۱۰۹۷ با ۱۰۹۷ با ۱۰۹۷ با ۱۰۹۷ با ۱۰۹۷ با ۱۰۹۷ با ۱۰۹۰ با ۱۰۹ با ۱۰۹۰ با ۱۰۹

۲- برای پرتودهی هدف روی با استفاده از ماسک بوسیله چشمهی Sr، جهت اینکه میزان پهنای لبهیدرز کمترین مقدار باشد و همچنین ماسک بهینهای از لحاظ ضخامت داشته باشیم باید چشمه از لحاظ شکل بصورت نقطهای و ضخامت ماسک باید قابل مقایسه با برد بتا در ماسک باشد. همچنین هرچه پارامتر A مقدار بیشتری داشته باشد پهنای لبهیدرز کمتری خواهیم داشت.

فس چارم: آزمایشات و آنالنر نمونه ا

در این فصل تأثیر تابش دهی رادیواکتیو در فرآیند رشد نانوساختارهای اکسید روی را بررسی کردیم. با توجه به مشکلات اداری پیش آمده در روند تهیهی چشمههای I²¹ و ⁹⁰⁹⁰ مجبور به استفاده از دو چشمهی I³⁷ و ²⁴¹Am موجود در دانشگاه برای انجام آزمایشات شدیم. ما با دو چشمه موجود سطح را تابش دهی کردیم و با توجه به میزان دُز جذب شده که در فصل قبل در شبیه سازی با کد شبیه ساز Geant4 انجام دادیم سعی در رشد دادن نانوساختارهای اکسیدروی کردیم. چشمه ی شبیه ساز Geant4 انجام دادیم سعی در رشد دادن نانوساختارهای اکسیدروی کردیم. چشمه ی یک منبع تولید پرتوی آلفا است. چشمه ی M مورد استفادهی ما در این آزمایشات یک قرص مسطح با قطر حدود mm دارای اکتیویتهی Am مورد استفادهی ما در این آزمایشات یک قرص مسطح با قطر حدود mm دارای اکتیویته کا ۹/۰ است. چشمه ی SS که علاوه بر تولید پرتوی گاما، پرتوی با تا نیز تولید می کند بصورت قرص مسطح با قطر حدود TY با اکتیویتهی اولیه ی ۹۰۰ و سریال HN951 است. البته چشمهی SS دارای یک لایه ی آلومینیوم برای محافظت از مادهی رادیواکتیو می باشد که به مقدار قابل توجهی پرتوهای بتای تولید شده را جذب می کند و با توجه به اینکه حدود ۱۰ سال از عمر این چشمه می گذرد اکتیویته ی زمه ی سزیم در زمان آزمایش تقریباً AV (محاسبه شده با نرمافزار Typo می مرد اکتیویته ی تولید شده را جذب می کند و با توجه به اینکه حدود ۲۰ سال

۱_۴ آمادهسازی نمونهها

ابتدا ورق Zn با ضخامت Imm و خلوص بالا تهیه شد. سپس نمونههای مورد نظر را با ابعاد 1cm*1cm از این ورق تهیه کردیم. باتوجه به این که سطح ورق Zn در مجاورت هوا اکسید شده بود سطح نمونهها را با کاغذ سمبادههای با مش متفاوت لایهبرداری کردیم و در آخر هم با پارچه تمیز پولیش زده شده و با الکل تمیز شدند. با این کار هم لایهی اکسیدشده برداشته میشود و هم سطح نمونهها مسطح خواهد شد. برای جلوگیری از اکسیدشدن در مجاورت هوا، نمونهها را در الکل صنعتی نگهداری کردیم. متاسفانه سطح نمونهها بعد از چند روز کثیف شد. این موضوع احتمالاً بدلیل وجود ناخالصیهای فراوان موجود در الکلهای صنعتی بود. سپس نمونههای جدیدی تهیه شد و در الکل طبی نمونههایی تهیه کردیم و در استون بسیار خالص قرار دادیم و این بار با مشکلات قبلی مواجه نشدیم و سطح نمونهها واکنش نداده و براق و تمیز ماندند.

۲_۴ شرح آزمایش

۴_۲_۱ آزمایش اول

ما قصد داریم تأثیر دما و تابش را بر رشد نانوساختارهای ZnO در سطح نمونهی Zn بررسی کنیم. این آزمایش در چهار مرحله انجام شد. با استفاده از دو چشمهی ¹³⁷Cs و ²⁴¹Am مدت زمانی مشخص نمونههای پولیش خورده تحت تابشدهی با چشمههای مذکور قرار گرفته و سپس در دمای معینی زمینهی رشد نانوساختارها را فراهم کردیم. ما از یک دستگاه (ساخت شرکت نانوشات) که برای تست سنسورهای گازی کاربرد دارد و در شکل ۴–۱ آمده است در انجام آزمایش کمک گرفتیم. این دستگاه شامل یک فلومتر، یک مخزن، گرمکن برقی و ترموستات الکترونیکی است. مخزن دستگاه سه عدد شیر برای کنترل جریان گاز مورد استفاده دارد. شلنگ ورودی بعد از گذشتن از فلومتر به یکی از شیرها متصل می شود. یک شیر دیگر بطور مستقیم به شلنگ ورودی دیگر متصل است و شیر بعدی برای تخلیهی گاز استفاده میگردد. ما در هر مرحله از این آزمایش دو نمونه را بر روی گرمکن برقی داخل مخزن قرار می دهیم (مطابق شکل ۴-۲) که یک نمونه تحت تابش قرار می گیرد و نمونه دوم تابش ندیده است. ابتدا با گاز نیتروژن مخزن را شستشو میدهیم و در زمان پرتودهی نیز از این گاز استفاده میکنیم. در پایان زمان پرتودهی چشمهی مورد استفاده را خارج کرده و اکسیژن را با یک جریان بسیار کم به داخل مخزن وارد میکنیم که زمینه برای رشد نانوساختارها بوجود آید. چشمهی سزیم ۱۳۷ مطابق شکل ۴-۲ در هر مرحله بر روی یک حلقهی پلاستیکی قرار می گیرد که تقریبا ۱ cm ایجاد فاصله بین چشمه و نمونه می کند و همچنین از برخورد پرتوهای بتای احتمالی به نمونهی تابشندیده جلوگیری میکند. تابشدهی با چشمهی امرسیوم ۲۴۱ مطابق شکل ۴–۳ است و چشمه بدون فاصله بر روی ورقهی Zn قرار گرفته و با توجه به اینکه قسمت رادیواکتیو چشمه در وسط آن و به قطر حدود ۳mm است، فقط یک قرص حدود ۳mm از وسط هدف Zn پرتودهی خواهد شد. مشخصات نمونهها، شرایط رشد و تابشدهی آنها در جدول ۴–۱ آمده است. در تمامی جداول N.I. مخفف تابشندیده است.



شکل ۴-۱: دستگاه استفاده شده در آزمایش اول و دوم به همراه کپسول اکسیژن و نیتروژن.



شکل ۴-۲: مخزن و نحوهی قرار گیری نمونهها داخل آن قبل از تابشدهی با چشمهی سزیم ۱۳۷.



شکل ۴-۳: چشمهی Am در حال تابشدهی به سطح نمونه. چشمه دقیقاً در بالای نمونهی مورد نظر قرار گرفته است و نمونه سمت چپ تابش نمیبیند.

مرحله	کد	نوع تابش	زمان تابشدهی	دما (⁰ C)	زمان رشد
	نمونه	(چشمهی مسطح)	(ساعت)		(ساعت)
اول	S105	¹³⁷ Cs	۴	۳۰	٣
	S115	N.I.	•	۳۰	٣
دوم	S120	¹³⁷ Cs	۱۱	۳.	۴
	S140	N.I.	•	۳.	۴
سوم	S125	²⁴¹ Am	۴	۳.	٣
-	S135	N.I.	•	۳.	٣
چهارم	S130	¹³⁷ Cs	۱۱	1++	۴
	S145	N.I.	•	1++	۴
نمونه پوليش					
خورده	S110	N.I.	•	محيط	ندارد

جدول ۴-۱: مشخصات نمونه های استفاده شده در آزمایش اول و شرایط مراحل انجام آزمایش.

۴_۲_۲ آزمایش دوم

در این آزمایش ما سه نمونه را داخل دستگاه آزمایش اول در دمای ۷۰ درجهی سانتی گراد در معرض جو اکسیژن با مقدار کمی جریان اکسیژن قرار دادیم. هدف این بود که بررسی کنیم آیا در این دما و بدون تابشدهی امکان رشد نانوساختارهای ZnO وجود دارد یا خیر. برای اعتبار سنجی سه نمونه با یک شرایط تهیه شد و در شرایط یکسان با دمای یکسان به مدت ۱۵ ساعت داخل دستگاه قرار گرفت. مشخصات نمونهها و زمان رشد در جدول ۴–۲ آورده شده است.

زمان رشد	دما (C [°] C)	زمان تابشدهی	نوع تابش	کد نمونه
(ساعت)		(ساعت)	(چشمەی مسطح)	
۱۵	٧.	•	N.I.	S150
۱۵	٧.	*	N.I.	S155
۱۵	٧.	•	N.I.	S160

جدول ۴-۲: مشخصات نمونههای استفاده شده در آزمایش دوم و شرایط انجام آزمایش.

۴_۲_۳ آزمایش سوم

در این قسمت ما میخواهیم با استفاده از کوره تیوبی و دماهای ۳۰۰، ۵۰۰ و ۷۰۰ درجه سانتی گراد اکسیدروی را بر سطح نمونهها رشد دهیم. هدف ما این است که تأثیر تابش دهی قبل از رشد را بر سطح نمونهها بررسی کنیم. رشد دادن اکسید روی در دماهای بین ۲۰۰ تا ۸۰۰ درجه سانتی گراد قبلا با روشهای لایهنشانی Zn بر سطح شیشه، سیلیکون، سرامیک و برخی مواد دیگر بوسیلهی قرار دادن در کوره دارای هوا بررسی شده و موفقیت آمیز بوده است [۸۲, ۸۲].

آزمایش در سه مرحله انجام شد که در هر مرحله دما و زمان تابش دهی متفاوت بوده است. در تمامی مراحل تابش دهی با چشمه ی امرسیوم ۲۴۱، سطح نمونه ها از فاصله ی حدود ۲mm تابش دهی شده است. در تابش دهی با چشمه ی سزیم ۱۳۷ نیز فاصله ی چشمه تا نمونه حدود ۱cm بوده است.

۴_۲_۳ مرحلهی اول

در این مرحله ابتدا نمونهها به مدت ۱۶ ساعت تابشدهی شدند. نمونهی اول با چشمهی ¹³⁷Cs و نمونهی دوم با چشمهی ²⁴¹Am تابشدهی شدند و پس از انتقال به آزمایشگاه کورهی تیوبی، نمونهها به همراه یک نمونهی تابشندیده که به عنوان شاهد استفاده میشود بر روی یک قطعه سرامیک در کورهی تیوبی (شکل ۴–۴) قرار گرفتند. ابتدا در تیوبِ کوره خلاء ایجاد کرده و سپس کمی گاز آرگون برای شستشوی فضای تیوب استفاده شد. بعد از شستشوی فضای تیوب یک فلوی بسیار کم (۲۰^۱ sccm) اکسیژن وارد تیوب شد و این جریان کم گاز اکسیژن تا پایان انجام آزمایش ادامه داشت. دمای کوره ۳۰۰ درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت و روند افزایش دما تا رسیدن به این دما ۳۰ دقیقه تنظیم شد. پس از اینکه نمونهها یک ساعت در دمای ۳۰۰ درجهی سانتیگراد بودند کوره خاموش شده، تا رسیدن به دمای اتاق صبر کرده سپس نمونهها را از کوره خارج کردیم.



شکل ۴-۴: کورهی تیوبی استفاده شده در آزمایش.

۴_۲_۳ مرحلهی دوم

این مرحله نیز مشابه مرحله قبل انجام شد ولی تابش دهی به مدت ۲۲ ساعت صورت گرفته و سپس در تیوب کوره با دمای ۷۰۰ درجهی سانتی گراد به مدت یک ساعت با همان مقدار فلوی گاز اکسیژن قرار گرفته است. تنظیمات ترموستات مرحلهای کوره طوری تنظیم شده است که حدود یک ساعت زمان خواهد برد تا دمای کوره به ۷۰۰ درجهی سانتی گراد برسد.

¹ Standard Cubic Centimeters per Minute
۴_۲_۳ مرحلهی سوم

این مرحله نیز مشابه مراحل قبل انجام شد و نمونهها ابتدا ۸۹ ساعت تحت تابش دهی قرار گرفته و سپس در تیوب کوره در دمای ۵۰۰ درجهی سانتی گراد به مدت یک ساعت با مقدار جریان ثابت و کم گاز اکسیژن قرار گرفت. جدول ۴–۳ نشان دهندهی مراحل آزمایش سوم است.

دما	زمان	نوع تابش	کد	
(°C)	تابشدهی	(چشمەي	نمونه	مرحله
	(ساعت)	مسطح)		-
۳	18	²⁴¹ Am	S211	
۳	18	¹³⁷ Cs	S210	اول
۳۰۰	18	N.I.	S209	
۷	۲۲	²⁴¹ Am	S221	
۷	۲۲	¹³⁷ Cs	S222	دوم
۷۰۰	۲۲	N.I.	S223	
۵	٨٩	²⁴¹ Am	S235	
۵۰۰	٨٩	¹³⁷ Cs	S236	سوم
۵	٨٩	N.I.	S237	
	Lo.3 (°C) Υ··· Υ·· Υ·· Υ·· Δ·· Δ··	زمان دما زمان دما تابشدهی (۲°C) تابشدهی (۲°C) (ساعت) ۳۰۰ ا۶ ۳۰۰ ا۶ ۳۰۰ ا۶ ۲۲ ۲۰۰ ۲۲ ۹۰۰ ۸۹ ۵۰۰ ۸۹	نوع تابشزمانزمان(°C)تابش دهی(°C)تابش دهی(ساعت)(حشمه ی)(ساعت)(حالم)۳۰۰۱۶۳۰۰۱۶۳۰۰۱۶۳۰۰۲۲۳۰۰۲۲۳۰۰۲۲۹۰۰۸۹۵۰۰۸۹۸۰۰۸۹۸۰۰۸۹	کدزمانزمان۲۰۰نمونهتابش دهی۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۶241Am۲۰۰۲۶241Am۲۰۰۲۶137Cs۲۰۰۲۶137Cs۲۰۰۲۶241Am۲۰۰۲۲241Am۲۰۰۲۲241Am۲۰۰۲۲241Am۲۰۰۲۲137Cs۲۰۰۲۲137Cs۲۰۰۲۲137Cs۲۰۰۲۲137Cs۵۰۰۸۹241Am۵۰۰۸۹۵۰۰۸۹۵۰۰۸۹۵۰۰۸۹۵۰۰۸۹

جدول ۴-۳: مشخصات نمونههای استفاده شده در آزمایش سوم و شرایط آزمایش. زمان رشد یک ساعت بوده است.

۴_۳ تحلیل و آنالیز نمونهها

با توجه به نتیجه فصل قبل مبنی بر اینکه میزان دُز جذب شده در مرکز هدف بیش ترین مقدار را دارد تمامی آنالیزها از قسمت مرکزی هدف صورت گرفته است. همچنین عمدتاً دُز جذب شده بر روی هدف ناشی از تابش بتا است که در نتیجهی این پرتودهیها تابش گاما دُز ناچیزی به سطح منتقل میکند.

XRF آنالیز XRF

ابتدا باید میزان خلوص نمونههای اولیه بررسی و تعیین می شد. یک نمونهی پولیش خورده برای آنالیز XRF انتخاب و به آزمایشگاه مرکزی دانشگاه دامغان فرستاده شد. این نمونه با استفاده از دستگاه XRF مدل BRUKER axs –S4 EXPLORER تحلیل و عناصر موجود در آن در جدول ۴-۴ آورده شده است. تحلیل عنصری کامل این آنالیز برای دقت بیشتر خواننده در پیوست ۱ قرار گرفته است.

اكسيد عناصر	درصد وزنی
S	+,117
Zn	99,887

جدول ۴-۴: تحليل عنصری بدست آمده از آناليز XRF نمونه خام پوليش خورده با کد S110.

با توجه به آنالیز XRF گرفته شده، خلوص ورقهی Zn تهیه شده بالا است و در آنالیز XRF اثری از فلزات دیگر مشاهده نمی گردد. مقدار بسیار اندکی از ناخالصی گوگرد مشاهده شده است که رفتار بسیار متفاوتی دارد و خدشهای به آزمایشات و آنالیزها وارد نمی کند.

XRD آناليز ۲_۳_۴

با هدف بررسی تشکیل نانوساختارهای ZnO بر روی سطح، از آنالیز XRD استفاده شد. برای این منظور از دستگاه XRD آزمایشگاه مرکزی دانشگاه دامغان (شکل ۴–۵) استفاده کردیم. سه نمونه از جدول ۴–۱ با کدهای S110، S120 و S125 انتخاب شدند. از جدول شمارهی ۴–۲ نیز یک نمونه با کد S150 و از جدول ۴–۳ تمام نمونهها انتخاب و با دستگاه XRD بررسی شدند. نمودار پیکهای XRD نمونهها با استفاده از نرم افزار Origin رسم و در شکلهای ۴–۶ الی ۴–۱۲ آمده است.



شکل ۴-۵: دستگاه XRD مدل D8 ADVANCE مستقر در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه دامغان در حال آنالیز نمونهها.



شکل ۴-۴: نمودار پیکهای XRD نمونهی S120. در شکل پیکهای صفحات Zn مشخص شده است. در این نمونه پیک ZnO مشاهده نمیشود.



شکل ۴-۸: نمودار پیکهای XRD نمونهی S135. در شکل پیکهای صفحات Zn مشخص شده است. در این نمونه پیک ZnO مشاهده نمی شود.



شکل ۴-۹: نمودار پیکهای XRD نمونهی S150. در شکل پیکهای صفحات Zn مشخص شده است. در این نمونه پیک ZnO مشاهده نمیشود.



شکل ۴-۱۰: نمودار پیکهای XRD نمونههای S209، S210 و S211. در شکل پیکهای صفحات Zn با رنگ آبی مشخص شده است. در این نمونهها پیک ZnO مشاهده نمی شود.



شکل ۴-۱۱: نمودار پیکهای XRD نمونههای S221، S222 و S223 در شکل پیکهای صفحات ZnO با رنگ قرمز و پیکهای مربوط به Zn با رنگ آبی مشخص شده است.



شکل ۴-۱۲: نمودار پیکهای XRD نمونههای S235، S236 و S237. در شکل پیکهای صفحات ZnO با رنگ قرمز و پیکهای Zn با رنگ آبی مشخص شده است.

همانطور که از قلههای نمودارها و شماره صفحات بلورها مشخص است، هرسه نمونه جدول ۴-۱ تقریبا حاوی (فاز غالب) Zn هستند و فاز ZnO به صورت عمده بر سطح آنها رشد نکرده است. همچنین در نمونههای S150، S209، S210 و S211 اثری از رشد نانوساختار ZnO وجود ندارد.

در دیگر نمونهها که در کوره با دمای ۵۰۰ و ۷۰۰ درجهی سانتی گراد رشد کردهاند قلههایی از رشد ZnO مشاهده می شود. در نمونههای رشد یافته در دمای ۵۰۰ درجهی سانتی گراد، نمونهی S235 که تحت تابش دهی ۸۹ ساعته با چشمهی امرسیوم ۲۴۱ بوده است هر دو فاز Zn و Zn وجود دارند؛ ولی در دو نمونهی S236 و S237 که در همین دما رشد کردهاند فقط فاز ZnO قابل رؤیت است. همینطور در نمونههای رشد یافته در ۷۰۰ درجهی سانتی گراد نیز نمونهی S221 که تحت تابش چشمهی امرسیوم ۲۴۱ بوده است شامل هر دو فاز Zn و ZnO است اما دونمونهی S222 و S223 فقط فاز ZnO را شامل میشوند. در جدول ۴–۵ نتایج آنالیزهای XRD نمونهها بطور خلاصه ذکر شده است. در نتایج XRD پارامترهای شبکه شناسایی میشوند و این پارامترها مشخص کنندهی شبکه رشد یافته هستند.

ساختار	پارامتر	پارامتر	پارامتر	شماره کارت	دمای	چشمه	کد
	شبکه c	شبکه b	شبکه a	استاندارد	رشد (c°)		نمونه
Zn	F, 9 FV++	2,880++	2,880++	+F-+ATI	•	N.I.	S110
Zn	F,9FV++	2,880++	2,880++	+F-+ATI	۳.	Cs	S120
Zn	F,9FV++	2,880++	2,880++	+F-+ATI	۳.	N.I.	S135
Zn	4,947	2,880++	2,880	+F-+ATI	٧.	N.I.	S150
Zn	4,947	2,880++	2,880	+F-+ATI	۳۰۰	Am	S211
Zn	F,9FV++	2,880++	2,880++	+F-+ATI	۳	Cs	S210
Zn	F, 9 FV++	2,880++	2,880++	+F-+ATI	۳	N.I.	S209
ZnO	۵,۲۰۶۶۱	Т, ТР9ЛТ	8,26972	89-1821	۵۰۰	Am	S235
Zn	F,9FV++	2,880++	2,880++	+F-+ATI			
ZnO	۵,۲۰۶۶۱	т,тралт	8,24972	89-1821	۵۰۰	Cs	S236
ZnO	۵,۲۰۶۶۱	т,тралт	8,26972	89-1821	۵۰۰	N.I.	S237
ZnO	۵,۲۰۶۶۱	т,тралт	۳,۲۴۹۸۲	89-1821	۷	Am	S221
Zn	F,9FV++	2,880++	2,880++	+4-+71			
ZnO	۵,۲+۶۶۱	т,тралт	8,24922	89-1821	۷	Cs	S222
ZnO	۵,۲+۶۶۱	т,тралт	8,26972	89-1821	۷	N.I.	S223

جدول ۴-۵: نتايج آناليز XRD نمونهها.

جهت بررسی میانگین اندازه بلورکها (D) از فرمول شرر (رابطهی ۴–۱) استفاده کردیم و میانگین اندازه دانهها در جدول ۵–۵ مشخص شدهاند [۸۳].

$$D = \frac{0/9\lambda}{\beta \cos \theta}$$
 (۱-۴)
که در آن λ طول موج پرتوی ایکس، β بزرگی تمام پهنا در نیم بیشینه^۲ و θ زاویه براگ است.

جدول ۴-۶: جدول اندازه بلورک های ZnO رشد یافته در نمونههایی که در طیف XRD آنها صفحات ZnO مشاهده شده است. در تمام نمونههای داخل جدول دوقله اول (زاویههای ۳۱ و ۳۴ درجه) در محاسبات درنظر گرفته شدهاند.

میانگین اندازه	دمای رشد (c°)	چشمه	کد نمونه
بلورکھا (nm)			
۱۵/۳	۵۰۰	Am	S235
۱۷/۵	۵۰۰	Cs	S236
۱۷/۱	۵۰۰	N.I.	S237
26/2	۷	Am	S221
۳۶/۹	۷	Cs	S222
31/8	۷	N.I.	S223

همانطور که در جدول ۴-۶ مشاهده می شود؛ اولاً با افزایش دما اندازه بلور کها به مقدار قابل توجهی افزایش یافته است که نشان از رشد بهتر نانوساختارهای ZnO می دهد و همچنین مشاهده می شود که نمونهای که با چشمهی سزیم ۱۳۷ تابش دهی شده است اندازه بلور ک بزرگ تری دارد و رشد نانوساختار را بهبود بخشیده است ولی نمونه هایی که با چشمه ی امر سیوم ۲۴۱ تابش دهی شده اند اندازه

¹ Scherrer

² Full with at half maximum

بلورک کوچکتری دارند یعنی تابشدهی با چشمهی امرسیوم ۲۴۱ باعث کاهش رشد نانوساختار شده است.

۴_۳_۳ طيف رامان

برای بررسی دقیق تر نمونه های آزمایش دوم و سوم از طیف رامان نمونه ها استفاده کردیم. نحوه ی بکار گیری طیف رامان نیز در فصل دوم مختصر توضیحی داده شد و ما اینجا فقط نتایج را عنوان می کنیم. قبل از اینکه نمونه ها برای تست FESEM فرستاده شوند، چند نمونه انتخاب شده و از آن ها طیف رامان گرفتیم. این کار به ما کمک می کند که از رشد یافتن نانوساختارهای ZnO مطمئن شویم و سپس به سراغ تصاویر میکروسکوپ FESEM برویم.

طیف رامان نمونه ها با دستگاه طیف سنج رامان مستقر در آزمایشگاه اندازه گیری دانشگاه صنعتی شاهرود (شکل ۴–۱۳) اندازه گیری شد. خروجی دستگاه طیف سنج رامان بصورت داده های عددی است که بعد از رسم قسمت های مدنظر با نرمافزار Origin نمودار های ۴–۱۴ الی ۴–۱۹ رسم شده اند.



شکل ۴-۱۳: دستگاه طیف سنج رامان دانشگاه صنعتی شاهرود. برای طیف گیری رامان نمونهها از این دستگاه استفاده شده است.



شکل ۴-۱۴: طیف رامان نمونهای که فقط پولیش داده شده است.



شکل ۴-۱۵: طیف رامان نمونه S160 که تابشدهی نشده و فقط ۱۵ ساعت در دمای °° ۷۰ در جو اکسیژن قرار گرفته است.



شکل ۴-۱۶: طیف رامان نمونهی S209 که تابشدهی نشده و فقط ۱ ساعت در کوره با دمای °۳۰۰ در جو اکسیژن بوده است.



شکل ۴-۱۷: طیف رامان نمونهی S210 که ۱۶ ساعت با چشمهی سزیم ۱۳۷ تابشدهی شده، سپس ۱ ساعت در کوره با دمای ^{c°}۳۰۰ در جو اکسیژن بوده است.



شکل ۴-۱۹: طیف رامان نمونهی S223 که تابشدهی نشده و فقط ۱ ساعت در کوره با دمای °۷۰۰ در جو اکسیژن بوده است.

طیف رامان ZnO که در شکل ۴-۲۰ آمده است را با هر یک از نمودارهای بدست آمده مقایسه کرده و میزان رشد نانوساختار ZnO را بررسی کردیم.



شکل ۴-۲۰: طیف رامان ZnO [۸۴].

در طیف رامان نمونهی S110 که در شرایط رشد نبوده است و نمونهی S160 که در دمای ۷۰ درجهی سانتی گراد به مدت ۱۵ ساعت با جو اکسیژن قرار گرفته است، پیکهای ZnO بسیار کوچک بوده و اثری از رشد نانوساختار ZnO دیده نمی شود. نمونهی S209 و S210 و S212 که در دمای ۳۰۰ درجهی سانتی گراد با جو اکسیژن قرار داشتند، پیکهای بلندتری مطابق با پیکهای طیف رامان نانوساختار ZnO دارند که نشان از رشد اندکی از ZnO در سطح بستر دارد که گویای این مطلب است که در این دما نانوساختارهای ZnO شروع به رشد کردهاند. طیف رامان نمونهی S223 که در دمای ۲۰۰ درجهی سانتی گراد رشد کرده است کاملاً گویای این مطلب است که نانوساختار ZnO به خوبی در این نمونه رشد کرده است.

FESEM آناليز پنجم: تصاوير ۴_۳_۴

در فصل دوم مختصر توضیحی درباره میکروسکوپ FESEM داده شد. برای تحلیل نمونهها از تصاویر FESEM استفاده کردیم. برای این کار از دستگاه میکروسکوپ FESEM موجود در پژوهشگاه بوعلی مشهد (شکل ۴–۲۱) استفاده کردیم. میکروسکوپ مورد استفاده ساخت شرکت Tescan بوده و مجهز به دتکتور آنالیز EDAX نیز بود. بدلیل اینکه نانوساختارهای ZnO نیمرسانا هستند باید ابتدا با دستگاه sputter Coater نیز بود. بدلیل اینکه نانوساختارهای ZnO نیمرسانا هستند باید ابتدا با دستگاه Sputter Coater به روش انباشت فیزیکی بخار بر روی نمونهها یک لایه ی بسیار نازک طلا (حدوداً ۱۰۰ آنگستروم) نشانده شود تا تصاویر با وضوح بهتری دریافت گردد. برای لایهنشانی از دستگاه (شکل ۴– ۲۱) استفاده شد. این لایه ی از ک تأثیر قابل توجهی در نتایج نخواهد داشت و تنها در آنالیز EDAX یک پیک مربوط به طلا در نمونه مشاهده خواهد شد. تصاویر Mese گرفته شده از نمونهها در شکلهای ۴–۲۲ الی ۴–۴۱ آورده شده است.



شکل ۴-۲۱: میکروسکوپ FESEM استفاده شده جهت تهیهی تصاویر FESEM از نمونهها.



شکل ۴-۲۲: دستگاه مورد استفاده برای لایهنشانی طلا بر روی نمونهها جهت آمادهسازی برای گرفتن تصاویر FESEM.



شکل ۴-۲۳: تصاویر FESEM در نماهای متفاوت ((d(200nm), c(1µm), b(2µm), a(10µm)) برای نمونهی S110. این نمونه فقط پولیش خورده، تحت تابش نبوده و شرایط رشد را نداشته است.



شکل ۴-۲۴: تصاویر FESEM در نماهای متفاوت ((d(200nm), c(1µm), b(2µm), a(10µm)) برای نمونهی S105. این نمونه ۴ ساعت در دمای محیط با چشمهی سزیم ۱۳۷ تابشدهی شده و سپس ۳ ساعت در جو اکسیژن با دمای 30°c قرار گرفته است.



شکل ۴-۲۵: تصاویر FESEM در نماهای متفاوت ((d(200nm), c(1µm), b(2µm), a(10µm) برای نمونهی S115. این نمونه تابشدهی نشده است و فقط ۳ ساعت در جو اکسیژن با دمای 5°30 قرار گرفته است.



شکل ۴-۲۶: تصاویر FESEM در نماهای متفاوت ((d(200nm), c(1µm), b(2µm), a(10µm)) برای نمونهی S120. این نمونه ۱۱ ساعت در دمای محیط با چشمهی سزیم ۱۳۷ تابشدهی شده و سپس ۴ ساعت در جو اکسیژن با دمای 30°c قرار گرفته است.



شکل ۴-۲۷: تصاویر FESEM در نماهای متفاوت ((d(200nm), c(1μm), b(2μm), a(10μm)) برای نمونهی S140. این نمونه تابش ندیده و فقط ۴ ساعت در جو اکسیژن با دمای 30°c قرار گرفته است.



شکل ۴-۲۸: تصاویر FESEM در نماهای متفاوت ((d(200nm), c(1µm), b(2µm), a(10µm)) برای نمونهی S130. این نمونه ۱۱ ساعت در دمای محیط با چشمهی سزیم ۱۳۷ تابشدهی شده و سپس ۴ ساعت در جو اکسیژن با دمای 100°c قرار گرفته است.



شکل ۴-۲۹: تصاویر FESEM در نماهای متفاوت ((d(200nm), c(1µm), b(2µm), a(10µm)) برای نمونهی S145. این نمونه تابش ندهده و فقط ۴ ساعت در جو اکسیژن با دمای 200° قرار گرفته است.



شکل ۴-۳۰: تصاویر FESEM در نماهای متفاوت ((d(200nm), c(1µm), b(2µm), a(10µm)) برای نمونهی S125. این نمونه ۴ ساعت در دمای محیط با چشمهی امرسیوم ۲۴۱ تابشدهی شده و سپس ۳ ساعت در جو اکسیژن با دمای 30°c قرار گرفته است.



شکل ۴-۳۱: تصاویر FESEM در نماهای متفاوت ((d(200nm), c(1μm), b(2μm), a(10μm)) برای نمونهی S135. این نمونه تابش ندیده و فقط ۳ ساعت در جو اکسیژن با دمای 20°6 قرار گرفته است.



شکل ۴-۳۲: تصاویر FESEM در نماهای متفاوت ((d(200nm), c(500nm), b(1µm), a(10µm)) برای نمونهی S155. این نمونه هیچگونه تابش رادیواکتیوی ندیده و فقط ۱۵ ساعت در جو اکسیژن با دمای σ°c قرار گرفته است.



شکل ۴-۳۳: تصاویر FESEM در نماهای متفاوت ((d(200nm), c(500nm), b(1µm), a(10µm)) برای نمونهی S209. این نمونه تابشدهی نشده و فقط ۱ ساعت داخل تیوب کورهی تیوبی با جو اکسیژن و دمای ³00° قرار گرفته است.



شکل ۴-۳۴: تصاویر FESEM در نماهای متفاوت ((d(200nm), c(500nm), b(1µm), a(10µm)) برای نمونهی S210. این نمونه ۱۶ ساعت در دمای محیط با چشمهی سزیم ۱۳۷ تابشدهی شده و سپس ۱ ساعت داخل تیوب کورهی تیوبی با جو اکسیژن و دمای 300°c قرار گرفته است.



شکل ۴-۳۵: تصاویر FESEM در نماهای متفاوت ((d(200nm), c(500nm), b(1µm), a(10µm)) برای نمونهی S211. این نمونه ۱۶ ساعت در دمای محیط با چشمهی امرسیوم ۲۴۱ تابشدهی شده و سپس ۱ ساعت داخل تیوب کورهی تیوبی با جو اکسیژن و دمای 300°c قرار گرفته است.



شکل ۴-۳۶: تصاویر FESEM در نماهای متفاوت ((d(200nm), c(500nm), b(1µm), a(10µm)) برای نمونهی S221. این نمونه ۲۲ ساعت در دمای محیط با چشمهی امرسیوم ۲۴۱ تابشدهی شده و سپس ۱ ساعت داخل تیوب کورهی تیوبی با جو اکسیژن و دمای 700°c قرار گرفته است.



شکل ۴-۳۷: تصاویر FESEM در نماهای متفاوت ((d(200nm), c(500nm), b(1µm), a(10µm)) برای نمونهی S222 این نمونه ۲۲ ساعت در دمای محیط با چشمهی سزیم ۱۳۷ تابشدهی شده و سپس ۱ ساعت داخل تیوب کورهی تیوبی با جو اکسیژن و دمای ۲۰۵۰ قرار گرفته است.



شکل ۴-۳۸: تصاویر FESEM در نماهای متفاوت ((d(200nm), c(500nm), b(1µm), a(10µm)) برای نمونهی S223. این نمونه تابشدهی نشده و فقط ۱ ساعت داخل تیوب کورهی تیوبی با جو اکسیژن و دمای 700° قرار گرفته است.



شکل ۴-۳۹: تصاویر FESEM در نماهای متفاوت ((d(200nm), c(500nm), b(1µm), a(10µm)) برای نمونهی 235. این نمونه ۸۹ ساعت در دمای محیط با چشمهی امرسیوم ۲۴۱ تابشدهی شده و سپس ۱ ساعت داخل تیوب کورهی تیوبی با جو اکسیژن و دمای 500°c قرار گرفته است.



شکل ۴-۴۰: تصاویر FESEM در نماهای متفاوت ((b(1µm), a(10µm)) برای نمونهی S236. این نمونه ۸۹ ساعت در دمای محیط با چشمهی سزیم ۱۳۷ تابشدهی شده و سپس ۱ ساعت داخل تیوب کورهی تیوبی با جو اکسیژن و دمای 500°c قرار گرفته است. به دلیل چروک شدگی و تغییر شدید مورفولوژی سطح، میکروسکوپ قابلیت تهیهی تصاویر با مقیاس کوچک تر را نداشت.



شکل ۴-۴۱؛ تصاویر FESEM در نماهای متفاوت ((c(1μm), b(2μm), a(10μm) برای نمونهی S237 این نمونه تحت تابش نبوده و فقط ۱ ساعت داخل تیوب کورهی تیوبی با جو اکسیژن و دمای 500° قرار گرفته است. به دلیل چروک شدگی و تغییر شدید مورفولوژی سطح، میکروسکوپ قابلیت تهیهی تصاویر با مقیاس کوچکتر را نداشت.

با توجه به تصاویر FESEM نمونهها، تابش دهی به این نحو و با این چشمهها مورفولوژی سطح را تغییر داده است. نمونههایی که با چشمهی سزیم ۱۳۷ تابش دهی شدهاند رشد یکنواخت تری داشتهاند و تابش دهی با چشمهی امرسیوم ۲۴۱ باهث کاهش رشد نانوساختارهای ZnO شده است که بدلیل انرژی بیشتری است که چشمهی امرسیوم ۲۴۱ بر روی سطح نمونه بر جای میگذارد. همچنین از تصاویر FESEM استنباط میگردد که رشد نانوساختارهای ZnO از دمای ۳۰۰ درجهی سانتیگراد به بالا چشمگیر است.

EDAX آناليز

همانطور که در فصل ۲ بیان شد آنالیز EDAX یک تحلیل عنصری از نمونه را تهیه می کند و از آن می توانیم برای آنالیز سطح استفاده کنیم. با مقایسه ی این نتایج می توانیم بررسی کنیم که در کدام حالت نانوساختارهای بهتر و بیش تری رشد کردهاند. در جدول ۴-۷ نتایج این آنالیز آورده شده است و تحلیلهای عنصری کامل گرفته شده از نمونهها در پیوست ۲ آورده شدهاند.

زمان	زمان	دمای	درصد اتمی	درصد اتمی	چشمه	کد
تابش (h)	رشد (h)	رشد (°c)	0	Zn		نمونه
0	0	0	0	99.998	N.I.	S110
4	3	30	21.34	78.658	Cs	S105
0	3	30	17.03	82.968	N.I.	S115
11	4	30	1.9	98.098	Cs	S120
0	4	30	4.8	95.198	N.I.	S140
4	3	30	8.28	91.718	Am	S125
0	3	30	4.41	95.588	N.I.	S135
0	15	70	6.05	93.948	N.I.	S155
11	4	100	8.76	91.238	Cs	S130
0	4	100	3.54	96.458	N.I.	S145
16	1	300	27.97	72.028	Am	S211
16	1	300	26.72	73.278	Cs	S210

جدول ۴-۲: تحليل عنصری EDAX نمونهها.
0	1	300	27.82	72.178	N.I.	S209
89	1	500	56.92	43.078	Am	S235
89	1	500	63.96	36.038	Cs	S236
0	1	500	64.05	35.948	N.I.	S237
22	1	700	47.05	52.948	Am	S221
22	1	700	42.16	57.838	Cs	S222
0	1	700	42.19	57.808	N.I.	S223

نشانهی رشد نانوساختارهای ZnO، نسبت درصد اتمی Zn و O یک به یک (۱:۱) است. با توجه به جدول ۴-۷ هر مقدار که دما بالاتر میرود میزان رشد بهتری داریم و همچنین تا دمای زیر °[°]۳۰۰ رشد چشمگیری نداشتیم.

۴_۴ جمعبندی

- ۱۰ با توجه به شرایط انجام آزمایش؛ رشد نانوساختارهای اکسید روی در دمای ۳۰ الی ۱۰۰ درجهی سانتی گراد طی مدت زمان ۳ الی ۱۵ ساعت چشمگیر نیست و به زمانهای طولانی تری نیاز داریم.
- ۲- با توجه به آنالیز EDAX، طیف رامان، تصاویر FESEM و آنالیز EDAX نمونهها؛ رشد نانوساختارهای ZnO با شرایط استفاده شده در آزمایشات انجام گرفته از حدود دمای ۳۰۰ درجهی سانتی گراد به بالا عمده بوده است. تابش دهی با چشمه ی رادیواکتیو S¹³⁷، باعث بهبود رشد و افزایش میانگین اندازه ی بلور کهای نانوساختارهای اکسید روی شده است. مهبود رشد و افزایش میانگین اندازه ی بلور کهای نانوساختارهای اکسید روی شده است. همچنین تابش دهی با چشمه ی این و Sav می اندازه ی بایش دهی با می با توساختارهای اکسید روی شده است. بهبود رشد و افزایش میانگین اندازه ی بلور کهای نانوساختارهای اکسید روی شده است. ممچنین تابش دهی با چشمه ی با ین چشمه (چشمه ی با ین به موان) در بیش تری به سطح منتقل می کند.

۸-۱ پیوست ۱: نتیجهی آنالیز XRF

بسمه تعالى



آزمایشگاه تحقیقاتی حالت جامد تلفن: ۲۳۳۵۲۲۰۳۸۴ پست الکترونیک: <u>xrd@du.ac.ir</u>

تاريخ:۹۷/۰۴/۲۷

شماره: م ت/XRF/۹۲۹

متقاضى،شركت/معدن:محمد كاظم صادقى

آنالیز درخواستی: تعیین درصد وزنی اکسید عناصر در ترکیب نمونه توسط دستگاه XRF

مدل دستگاه :BRUKER axs -S4 EXPLORER

اكسيد عناصر	درصد وزنى
	نمونه: <u>S110</u>
S	0.113
Zn	99.887
L.O.I (950C° ,1 hrs)+ رطوبت	

مدير مسئول آزمايشگاه مهر و امضاء

شکل ۵-۱: تحلیل XRF نمونه خام پولیش خورده. گرفته شده توسط دستگاه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه دامغان

۵_۲ پیوست۲: نتایج آنالیز EDAX

پارامترهایی که در تمام نمونهها ثابت هستند را ابتدا آوردهایم، سپس برای هر نمونه پارامترهای مختص خود در ذیل خود بیان شده است.

IDFix report

BuAli Institute	Company:
BuAli Institute	User Name:
USER_TITLE	USER_TITLE_TITLE
FILE_NAME	FILE_NAME_TITLE
8/9/2018 11:58 AM	Last Saved:
COMMENTS	COMMENTS_TITLE

Analysis Conditions

Accelerating Voltage (kV):	20.0
Beam Current (nA):	1.000
Magnification:	50000
Live Time (s):	60
Preset Time (s)	60
Nb Channels	2048
Ev / Channel	20
Offset (keV)	0
Width (keV)	41

Sample

Coating Thickness (nm):	0.00
Density:	0.00

Geometry

Tilt Angle (deg):	0.0
Azimuth Angle (deg):	0.0
Take Off Angle (deg):	35.0

Window

Window Type:	Moxtek AP1.3
Window Thickness (um):	0.30
Contamination Layer (nm):	0.00

Detector

Dead Layer (um)	0.10
Gold Layer (um)	20.00
Active Area (mm2)	10.00
Crystal:	Si
Crystal Thickness	3.00
Coating Type	AI
Coating Thickness (nm)	15.00

XmEdsPrnFoilTitle

TEM_THICK_SAMPLE_TITLE	TEM_THICK_SAMPLE
TEM_REFERENCE_ELEMENT _TITLE	TEM_REFERENCE_ELEMENT
TEM_THICKNESS_TITLE	TEM_THICKNESS
TEM_DENSITY_TITLE	TEM_DENSITY

S105 نمونهی **S105**



Analysis

Correction Method:	PAP
Analysis Type:	StdLess
Number of oxygens:	0
χ2	11.84

Quantitative Results

Elt	Line	Int	Error	К	Kr	W%	A%	ZAF	Pk/Bg	Class	LConf	HConf
0	Ка	29.1	59.0630	0.0924	0.0764	20.34	51.06	0.3755	52.50	А	19.37	21.32
Zn	Ка	162.1	1.3221	0.9076	0.7499	79.66	48.94	0.9414	29.11	А	78.04	81.27
				1.0000	0.8263	100.00	100.00					

Elt	Line	Int	keV	Prob%
С	Ka1	20.0	0.290	100
Са	Ka1	3.5	3.670	100
0	Ka1	18.3	0.520	100
Ne	Ka1	13.2	0.840	100
Zn	Ka1	146.6	8.580	100
Si	Ka1	3.6	1.730	100
Nb	La1	40.0	2.150	100

۵_۲_۲ نمونهی S110



Correction Method:	PAP
Analysis Type:	StdLess
Number of oxygens:	0
χ2	8.78

Elt	Line	Int	Error	K	Kr	W%	A%	ZAF	Pk/Bg	Class	LConf	HConf
0	Ka	9.6	47.6138	0.0360	0.0329	9.38	29.72	0.3512	11.02	А	8.60	10.16
Zn	Ka	145.8	1.3640	0.9640	0.8810	90.62	70.28	0.9722	31.23	А	88.69	92.56
				1.0000	0.9140	100.0	100.0					

Elt	Line	Int	keV	Prob%
С	Ka1	30.8	0.290	100
0	Ka1	4.4	0.530	100
Ga	La1	6.9	1.100	100
Na	Ka1	198.0	1.050	100
Al	Ka1	3.8	1.490	100
Si	Ka1	3.6	1.740	100
Nb	La1	35.1	2.160	100
Тс	La1	2.5	2.410	100
Zn	Ka1	124.8	8.580	9
Re	La1	1.9	8.580	9
Ir	La1	1.3	9.090	9

۵_۲_۳ نمونهی S115



Quantitative Results

Elt	Line	Int	Error	K	Kr	W%	A%	ZAF	Pk/Bg	Class	LConf	HConf
0	Ka	23.8	56.5658	0.0772	0.0653	17.69	46.75	0.3692	43.92	А	16.75	18.62
Zn	Ka	161.1	1.2148	0.9228	0.7809	82.31	53.25	0.9487	30.74	А	80.64	83.99
				1.0000	0.8462	100.0	100.0					
							2.0010					

Elt	Line	Int	keV	Prob%
С	Ka1	16.9	0.290	100
0	Ka1	3.7	0.530	100
Na	Ka1	317.4	1.050	100
Zn	Ka1	142.5	8.580	100
Nb	Lal	38.9	2.160	100
Re	Lal	2.8	8.570	100
Tc	Lal	2.4	2.410	100
Тс	Lal	2.4	2.410	100

۵_۲_۴ نمونهی S120



Correction Method:	PAP
Analysis Type:	StdLess
Number of oxygens:	0
χ2	10.93

Elt	Line	Int	Error	K	Kr	W%	A%	ZAF	Pk/Bg	Class	LConf	HConf
0	Ka	11.8	68.9136	0.0395	0.0359	10.17	31.62	0.3528	12.68	А	9.40	10.93
Zn	Ka	162.6	1.0278	0.9605	0.8713	89.83	68.38	0.9699	29.30	А	88.01	91.65
				1.0000	0.9072	100.0	100.0					

Elt	Line	Int	keV	Prob%
С	Ka1	16.9	0.280	100
0	Ka1	11.3	0.520	100
V	Ka1	1.8	4.920	100
Ne	Ka1	5.5	0.850	100
Zn	Ka1	145.9	8.580	100
Na	Ka1	322.5	1.040	100
Hf	La1	1.3	7.820	100
Nb	La1	36.5	2.150	100
Tc	La1	3.9	2.420	100
Sb	La1	2.4	3.580	100
Mn	Ka1	2.0	5.860	100
Re	La1	2.6	8.570	100



Analysis

Correction Method:	PAP
Analysis Type:	StdLess
Number of oxygens:	0
χ2	13.07

Quantitative Results

Elt	Line	Int	Error	K	Kr	W%	A%	ZAF	Pk/Bg	Class	LConf	HConf
0	Ka	16.7	69.0517	0.0530	0.0468	13.04	38.00	0.3588	15.02	А	12.22	13.87
Zn	Ka	168.7	1.7714	0.9470	0.8363	86.96	62.00	0.9617	32.17	А	85.23	88.69
				1.0000	0.8831	100.0	100.0					

Elt	Line	Int	keV	Prob%
С	Ka1	19.8	0.290	100
0	Ka1	6.4	0.530	100
Zn	Ka1	148.5	8.580	100
Na	Ka1	330.1	1.040	100
Al	Ka1	2.5	1.480	100
Nb	La1	41.1	2.160	100
Cl	Ka1	2.0	2.610	100
Cd	La1	2.8	3.120	100
Cs	La1	2.2	4.260	100

۵_۲_۶ نمونهی S130



Correction Method:	PAP
Analysis Type:	StdLess
Number of oxygens:	0
χ2	12.22

Elt	Line	Int	Error	K	Kr	W%	A%	ZAF	Pk/Bg	Class	LConf	HConf
0	Ka	18.4	67.2024	0.0541	0.0477	13.27	38.48	0.3593	30.04	А	12.48	14.07
Zn	Ka	182.5	1.3570	0.9459	0.8335	86.73	61.52	0.9610	31.22	А	85.07	88.38
				1.0000	0.8812	100.0	100.0					

Elt	Line	Int	keV	Prob%
С	Ka1	20.8	0.290	100
0	Ka1	9.3	0.520	100
F	Ka1	5.1	0.680	100
Zn	Ka1	164.5	8.570	100
Na	Ka1	308.1	1.040	100
Nb	La1	45.8	2.150	100
Tc	La1	3.2	2.420	100
Pd	La1	2.4	2.820	100
Eu	La1	2.5	5.800	100

۵_۲_۷ نمونهی S135



Analysis

PAP	Correction Method:
StdLess	Analysis Type:
0	Number of oxygens:
8.03	χ2

Quantitative Results

Elt	Line	Int	Error	K	Kr	W%	A%	ZAF	Pk/Bg	Class	LConf	HConf
0	Ka	13.2	49.7398	0.0445	0.0400	11.25	34.13	0.3550	14.30	А	10.45	12.05
Zn	Ka	161.1	1.4317	0.9555	0.8580	88.75	65.87	0.9668	32.38	А	86.94	90.55
				1.0000	0.8980	100.0	100.0					

Elt	Line	Int	keV	Prob%
С	Ka1	25.1	0.290	100
0	Ka1	7.7	0.520	100
Zn	Ka1	144.5	8.580	100
Na	Ka1	242.7	1.040	100
Al	Ka1	1.8	1.490	100
Si	Ka1	2.2	1.740	100
Hf	La1	1.7	7.820	100
Nb	La1	33.0	2.160	100
Tc	La1	2.9	2.410	100
Dy	La1	1.6	6.440	100

۵_۲_۸ نمونهی S140



Correction Method:	PAP
Analysis Type:	StdLess
Number of oxygens:	0
χ2	11.77

Elt	Line	Int	Error	K	Kr	W%	A%	ZAF	Pk/Bg	Class	LConf	HConf
0	Ka	14.3	66.8762	0.0453	0.0406	11.43	34.52	0.3554	13.60	А	10.65	12.21
Ŭ		1 110	0010702	010100	010100	111.0	0.1102	01000	10100		10100	12121
Zn	Ka	170.3	1.1729	0.9547	0.8559	88.57	65.48	0.9663	31.05	А	86.82	90.33
				1 0000	0 8965	100.0	100.0					
				1.0000	0.8905	100.0	100.0					

Automatic Identification Results

Elt	Line	Int	keV	Prob%
С	Ka1	19.5	0.290	100
0	Ka1	7.8	0.520	100
Ne	Ka1	16.9	0.850	100
Zn	Ka1	152.9	8.580	100
Na	Ka1	240.8	1.040	100
Al	Ka1	2.2	1.480	100
Nb	La1	46.9	2.160	100
Pd	La1	2.1	2.830	100
Cm	Ma1	2.6	3.490	100
Cr	Ka1	1.7	1.022	0

۵_۲_۹ نمونهی S145



Analysis

Correction Method:	PAP
Analysis Type:	StdLess
Number of oxygens:	0
χ2	12.44

Quantitative Results

Elt	Line	Int	Error	K	Kr	W%	A%	ZAF	Pk/Bg	LConf	HConf
0	Ka	14.6	68.8880	0.0427	0.0385	10.87	33.26	0.3542	24.26	10.13	11.61
Zn	Ka	184.7	0.9869	0.9573	0.8627	89.13	66.74	0.9679	31.00	87.44	90.82
				1.0000	0.9012	100.00	100.00				
Zn	Ka	184.7	0.9869	0.9573 1.0000	0.8627 0.9012	89.13 100.00	66.74 100.00	0.9679	31.00	87.44	90

Elt	Line	Int	keV	Prob%
С	Ka1	19.1	0.290	100
0	Ka1	2.3	0.530	100
F	Ka1	11.4	0.680	100
Ne	Ka1	17.3	0.850	100
Na	Ka1	143.0	1.040	100
Al	Ka1	2.4	1.480	100
Si	Ka1	5.2	1.740	100
Nb	La1	43.8	2.170	100
Tc	La1	3.0	2.420	100
Zn	Ka1	158.8	8.570	4
Re	La1	3.0	8.560	4



Elt	Line	Int	Error	K	Kr	W%	A%	ZAF	Pk/Bg	LConf	HConf
0	Ka	16.3	65.3816	0.0480	0.0428	12.00	35.77	0.3566	27.96	11.23	12.76
Zn	Ka	183.4	1.2993	0.9520	0.8490	88.00	64.23	0.9647	31.83	86.33	89.68
				1.0000	0.8917	100.00	100.00				
				1.0000	0.8917	100.00	100.00				

Elt	Line	Int	keV	Prob%
С	Ka1	21.3	0.290	100
0	Ka1	6.1	0.520	100
Ne	Ka1	15.3	0.850	100
Al	Ka1	2.2	1.490	100
Si	Ka1	4.4	1.740	100
Nb	La1	44.1	2.160	100
Tc	La1	4.5	2.410	100
Pd	La1	3.5	2.830	100
Zn	Ka1	162.1	8.570	18
Cu	Ka1	1.6	7.970	18
Pt	La1	1.4	9.360	18
Cr	Ka1	2.1	1.021	0

۵_۲_۱۱ نمونهی S209



Correction Method:	PAP
Analysis Type:	StdLess
Number of oxygens:	0
χ2	7.76

Elt	Line	Int	Error	K	Kr	W%	A%	ZAF	Pk/Bg	LConf	HConf
0	Ka	43.0	48.2640	0.1214	0.0964	24.91	57.54	0.3871	85.96	23.93	25.89
Zn	Ka	176.4	1.3407	0.8786	0.6977	75.09	42.46	0.9291	31.20	73.63	76.55
				1.0000	0.7941	100.00	100.00				

Elt	Line	Int	keV	Prob%
С	Ka1	17.0	0.290	100
0	Ka1	42.6	0.530	100
Ne	Ka1	2.1	0.850	100
Zn	Ka1	155.5	8.570	100
Na	Ka1	176.5	1.040	100
Al	Ka1	2.7	1.480	100
Nb	La1	41.8	2.160	100
Pt	La1	1.1	9.340	100
Cl	Ka1	5.1	2.620	100
Mn	Ka1	2.6	5.860	100
Re	La1	2.5	8.570	100
Bi	Ma1	3.6	2.410	100

۵_۲_۱۲ نمونهی S210



Analysis

Correction Method:	PAP
Analysis Type:	StdLess
Number of oxygens:	0
χ2	9.21

Quantitative Results

				/-	VV 70	Kr	K	Error	Int	Line	Elt
9 25.07	23.09	79.83	0.3849	56.44	24.08	0.0927	0.1159	59.7893	39.3	Ka	0
2 77.43	74.42	30.26	0.9313	43.56	75.92	0.7071	0.8841	1.1463	170.1	Ka	Zn
				100.00	100.00	0.7998	1.0000				
.0	23 74	30.26	0.3849	56.44 43.56 100.00	24.08 75.92 100.00	0.0927 0.7071 0.7998	0.1159 0.8841 1.0000	1.1463	39.3 170.1	Ка	O Zn

Elt	Line	Int	keV	Prob%
С	Ka1	18.5	0.290	100
Ca	Ka1	5.6	3.680	100
0	Ka1	31.0	0.530	100
Ne	Ka1	17.1	0.850	100
Zn	Ka1	152.4	8.570	100
Na	Ka1	179.4	1.040	100
Si	Ka1	9.4	1.730	100
Nb	La1	42.8	2.160	100
Pd	La1	2.2	2.830	100
Dy	La1	2.0	6.440	100

۵_۲_۱۳ نمونهی S211



Quantitative Results

Elt	Line	Int	Error	K	Kr	W%	A%	ZAF	Pk/Bg	LConf	HConf
0	Ka	41.8	55.3429	0.1222	0.0969	25.02	57.69	0.3874	89.93	24.02	26.02
Zn	Ka	169.9	1.6138	0.8778	0.6964	74.98	42.31	0.9288	30.68	73.49	76.46
				1.0000	0.7933	100.00	100.00				

Elt	Line	Int	keV	Prob%
С	Ka1	18.6	0.280	100
0	Ka1	29.5	0.520	100
Zn	Ka1	152.5	8.570	100
La	La1	2.0	4.610	100
Na	Ka1	294.4	1.050	100
Al	Ka1	2.5	1.490	100
Rb	La1	2.7	1.690	100
Si	Ka1	3.1	1.730	100
Nb	La1	37.7	2.160	100
Ba	La1	2.1	4.430	100
Mn	Ka1	1.9	5.860	100



Analysis

Correction Method:	PAP
Analysis Type:	StdLess
Number of oxygens:	0
χ2	7.02

Quantitative Results

En Enic	Int	Error	K	Kr	W%	A%	ZAF	Pk/Bg	LConf	HConf
Ο Κε	69.8	39.7831	0.2939	0.2022	44.72	76.77	0.4522	167.42	43.33	46.10
Zn Ka	94.9	0.5407	0.7061	0.4858	55.28	23.23	0.8786	14.41	53.82	56.75
			1.0000	0.6880	100.00	100.00				

Elt	Line	Int	keV	Prob%
С	Ka1	13.4	0.290	100
0	Ka1	72.4	0.530	100
Na	Ka1	77.6	1.040	100
Nb	La1	28.4	2.160	100
Cd	La1	1.6	3.110	100
Er	La1	1.2	6.880	13
Mn	Ka1	25.0	5.870	13
Zn	Ka1	91.6	8.570	13
Eu	La1	2.1	5.800	13
Pt	La1	0.9	9.340	13
Re	La1	1.5	8.560	13

S222 نمونهی S222



Correction Method:	PAP
Analysis Type:	StdLess
Number of oxygens:	0
χ2	4.90

Elt	Line	Int	Error	K	Kr	W%	A%	ZAF	Pk/Bg	LConf	HConf
0	Ka	46.0	23.6854	0.2307	0.1650	38.48	71.88	0.4286	132.22	37.02	39.95
Zn	Ka	86.8	0.7321	0.7693	0.5500	61.52	28.12	0.8940	17.57	59.81	63.22
				1.0000	0.7149	100.00	100.00				

Elt	Line	Int	keV	Prob%
С	Ka1	10.3	0.280	100
0	Ka1	39.1	0.520	100
Ne	Ka1	1.2	0.850	100
Zn	Ka1	81.0	8.570	100
Na	Ka1	75.5	1.040	100
Nb	La1	22.2	2.150	100
Tc	La1	2.0	2.420	100
Mn	Ka1	16.4	5.860	100
Lu	La1	1.2	7.580	100
Re	Lal	1.2	8.570	100
Pt	La1	1.1	9.340	100



Analysis

Correction Method:	PAP
Analysis Type:	StdLess
Number of oxygens:	0
χ2	5.45

Quantitative Results

Elt	Line	Int	Error	K	Kr	W%	A%	ZAF	Pk/Bg	LConf	HConf
0	Ka	45.7	25.4224	0.2311	0.1651	38.52	71.91	0.4287	110.07	37.05	39.99
Zn	Ka	86.2	1.0382	0.7689	0.5496	61.48	28.09	0.8939	15.00	59.77	63.19
				1.0000	0.7148	100.00	100.00				

Elt	Line	Int	keV	Prob%
С	Ka1	20.4	0.290	100
0	Ka1	43.0	0.530	100
Zn	Ka1	81.7	8.560	100
Na	Ka1	93.7	1.040	100
Rb	La1	2.8	1.690	100
Nb	La1	30.2	2.160	100
Mn	Ka1	18.6	5.860	100
Re	La1	1.1	8.560	100

۵_۲_۱۷ نمونهی 8235



		Line int	IX.	KI	W %	A%	ZAF	Pk/Bg	LConf	HConf
0	9 0	Ka 163.6	0.5034	0.3290	61.34	86.64	0.5363	268.16	60.10	62.58
Zn	0	Ka 91.4	0.4966	0.3245	38.66	13.36	0.8395	7.99	37.62	39.70
	1		1.0000	0.6536	100.00	100.00				
Zn) 0) 0	Ka 91.4	0.4966 1.0000	0.3245 0.6536	38.66 100.00	13.36 100.00	0.8395	7.99	37.62	

Elt	Line	Int	keV	Prob%
С	Ka1	17.5	0.290	100
0	Ka1	176.8	0.530	100
F	Ka1	5.6	0.680	100
Ne	Ka1	6.6	0.850	100
Na	Ka1	172.2	1.050	100
Mn	Ka1	72.0	5.860	3
Si	Ka1	3.9	1.700	3
Nb	La1	44.5	2.130	3
Тс	La1	14.4	2.380	3
Rh	La1	2.4	2.660	3
Zn	Ka1	99.9	8.570	2

۵_۲_۱۸ نمونهی S236



Analysis

Correction Method:	PAP
Analysis Type:	StdLess
Number of oxygens:	0
χ2	17.76

Quantitative Results

0.5287	78.40	93.68	0.6739	107.66	76.05	80.75
0.1732	21.60	6.32	0.8016	2.89	20.10	23.10
0.7019	100.00	100.00				
().5287).1732).7019).528778.40).173221.60).7019100.00).528778.4093.68).173221.606.32).7019100.00100.00	0.528778.4093.680.67390.173221.606.320.80160.7019100.00100.00	0.528778.4093.680.6739107.660.173221.606.320.80162.890.7019100.00100.00	0.528778.4093.680.6739107.6676.050.173221.606.320.80162.8920.100.7019100.00100.00

Elt	Line	Int	keV	Prob%
С	Ka1	45.5	0.290	100
0	Ka1	87.6	0.530	100
F	Ka1	2.9	0.690	100
Mn	Ka1	81.8	5.860	2
Si	Ka1	45.1	1.740	2
Nb	La1	31.8	2.160	2
Тс	La1	8.7	2.420	2
Cl	Ka1	3.1	2.610	2
Pb	Ma1	11.6	2.340	2
Pt	La1	0.9	9.370	1
Zn	Ka1	47.4	8.570	1

۵_۲_۱ نمونهی S237



Correction Method:	PAP
Analysis Type:	StdLess
Number of oxygens:	0
χ2	17.43

Elt	Line	Int	Error	K	Kr	W%	A%	ZAF	Pk/Bg	LConf	HConf
0	Ka	93.0	74.9063	0.7567	0.5323	78.64	93.77	0.6764	138.72	76.53	80.74
Zn	Ka	17.0	4.3977	0.2433	0.1712	21.36	6.23	0.8011	2.60	20.02	22.70
				1.0000	0.7035	100.00	100.00				

Elt	Line	Int	keV	Prob%
С	Ka1	15.1	0.290	100
0	Ka1	97.4	0.530	100
Mn	Ka1	115.3	5.860	100
F	Ka1	3.3	0.680	100
Na	Ka1	22.9	1.040	100
Zn	Ka1	44.4	8.570	100
Si	Ka1	15.0	1.740	100
Nb	La1	32.8	2.160	100
Тс	La1	5.1	2.410	100

منابع

- [[\]] C. Baskerville, *Radium and Radio-active Substances: Their Application Especially to Medicine*. Williams, Brown & Earle, 1905.
- [Y] M. L. F. Nascimento, "Brief history of X-ray tube patents," World Patent Information, vol. 37, pp. 48-53, 2014.
- [^{\varphi}] A. Assmus, "Early history of X rays," *Beam Line*, vol. 25, no. 2, pp. 10-24, 1995.
- [^{*}] W. Roentgen, "Ueber Eine Neue Art von Strahlen: Erste Mitt," Sitzungsberichte der Wuerzburger Physik. Medic. Gesellschaft, vol. 137, 1895.
- [^Δ] E. B. Frost, "Experiments on the X-rays," *Science*, vol. 3, no. 59, pp. 235-236, 1896.
- [⁷] F. Prellwitz, "Zur Geschichte der medizinischen Röntgenröhren," Archiv der Siemens AG, Bereich Medizinische Technik, Ser, vol. 27, 1979.
- [^V] H. Geiger and E. Marsden, "On a diffuse reflection of the α-particles," Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character, vol. 82, no. 557, pp. 495-500, 1909.
- [^Λ] E. Rutherford, "LXXIX. The scattering of α and β particles by matter and the structure of the atom," *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, vol. 21, no. 125, pp. 669-688, 1911.
- [⁴] N. Bohr, "XXXVII. On the constitution of atoms and molecules," *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, vol. 26, no. 153, pp. 476-502, 1913.
- [1.] N. Bohr, "II. On the theory of the decrease of velocity of moving electrified particles on passing through matter," *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science,* vol. 25, no. 145, pp. 10-31, 1913.
- [11] N. Bohr, *The penetration of atomic particles through matter*. I kommission hos E. Munksgaard, 1948.
- [17] F. Banhart and P. Ajayan, "Carbon onions as nanoscopic pressure cells for diamond formation," *Nature*, vol. 382, no. 6590, p. 433, 1996.
- [\v] W. Mickelson, S. Aloni, W.-Q. Han, J. Cumings, and A. Zettl, "Packing C60 in boron nitride nanotubes," *Science*, vol. 300, no. 5618, pp. 467-469, 2003.
- [14] L. Sun, F. Banhart, A. Krasheninnikov, J. Rodriguez-Manzo ,M. Terrones, and P. Ajayan, "Carbon nanotubes as high-pressure cylinders and nanoextruders," *Science*, vol. 312, no. 5777, pp. 1199-1202, 2006.
- [1] I. Childres *et al.*, "Effect of electron-beam irradiation on graphene field effect devices," *Applied Physics Letters*, vol. 97, no. 17, p. 173109, 2010.
- [\?] M. M. M. Farag, "Effect of Gamma Radiation on the Microbial Synthesis of Metal Nanoparticles," 2013.
- R. Silva and M. Orlandi, "Influence of synthesis route on the radiation sensing properties of ZnO nanostructures," *Journal of Nanomaterials*, vol. 2016, p. 18, 2016.
- [¹Λ] A. E.-D. M. Hosny, M. T. Kashef, H. A. Taher, and Z. E. El-Bazza, "The use of unirradiated and γ-irradiated zinc oxide nanoparticles as a preservative in cosmetic preparations," *International journal of nanomedicine*, vol. 12, p. 6799, 2017.
- [19] R. Qindeel, "Effect of gamma radiation on morphological & optical properties of ZnO nanopowder," *Results in physics*, vol. 7, pp. 807-809, 2017.
- [^Y•] X. Jiang, T. Herricks, and Y. Xia, "CuO nanowires can be synthesized by heating copper substrates in air," *Nano Letters*, vol. 2, no. 12, pp. 1333-1338, 2002.
- [Y] A. Kargar, Y. Jing, S. J. Kim, C. T. Riley, X. Pan, and D. Wang, "ZnO/CuO heterojunction branched nanowires for photoelectrochemical hydrogen generation," ACS nano, vol. 7, no. 12, pp. 11112-11120, 2013.
- [ΥΥ] W. Zhou et al., "Epitaxial Growth of Branched α-Fe2O3/SnO2 Nano-Heterostructures with Improved Lithium-Ion Battery Performance," Advanced Functional Materials, vol. 21, no. 13, pp. Y· YY, YFT9-YFF3.
- [^ү^γ] B. Sun, E. Marx, and N. C. Greenham, "Photovoltaic devices using blends of branched CdSe nanoparticles and conjugated polymers," *Nano Letters*, vol. 3, no. 7, pp. 961-963, 2003.
- [^Y^{*}] F. V. Molefe, "Novel ZnO nanostructures: synthesis ,growth mechanism and application," 2014.
- [Y^Δ] Z. L. Wang, "Zinc oxide nanostructures: growth, properties and applications," *Journal of Physics: Condensed Matter*, vol. 16, no. 25, p. R829, 2004.
- [Y?] M. Burton, "Radiation chemistry," *The Journal of Physical Chemistry*, vol. 51, no. 2, pp. 611-625, 1947.
- [YV] F. Seitz, "On the disordering of solids by action of fast massive particles," Discussions of the Faraday Society, vol. 5, pp. 271-282, 1949.
- ف. غلامیان, "اثر تابس-های بتا و گاما بر تشکیل نانو ساختارهای اکسید فلزی مس و روی," [۲۸] دانشکده فیزیک, دانشگاه صنعتی شاهرود.
- [^Y⁹] R. Hellborg, H. J. Whitlow, and Y. Zhang, *Ion beams in Nanoscience and Technology*. Springer Science & Business Media, 2009.
- [^{\u03c6}] T. Kunert and R. Schmidt, "Excitation and fragmentation mechanisms in ionfullerene collisions," *Physical review letters*, vol. 86, no. 23, p. 5258, 2001.
- [^m] J. Stiegler and L. Mansur, "Radiation effects in structural materials," Annual review of materials science, vol. 9, no. 1, pp. 405-454, 1979.
- م. جوانی, "اثر پرتوهای کم انرژی بر ساختار نانو," دانشکده فیزیک, دانشگاه صنعتی شاهرود, [۳۲] پایان نامه کارشناسی ارشد, ۱۳۹۴.
- [^m] IAEA, A Procedure for the Sequential Determination of Radionuclides in Environmental Samples. Vienna: International Atomic Energy Agency. ^r, ^r, ^r,
- [^{\u0374}] G. S. M. A. a. A. T. M. Farag, "Development of a compact radiation detection system based on the use of silicon photomultipliers," *Australian Journal of Basic* and Applied Sciences, pp. 159-166, February 2017 2017.
- [^{\$\$\$}] L. Chow, O. Lupan, H. Heinrich, and G. Chai, "Self-assembly of densely packed and aligned bilayer ZnO nanorod arrays," *Applied Physics Letters*, vol. 94, no. 16, p. 163105, 2009.

- [[♥]V] S. Yun, J. Lee, J. Yang, and S. Lim, "Hydrothermal synthesis of Al-doped ZnO nanorod arrays on Si substrate," *Physica B: Condensed Matter*, vol. 405, no. 1, pp. 413-419, 2010.
- [^{\u03c8}] M. Zhao, Z.-Z. Ye, and S. Mao, "Photoinduced stiffening in ZnO nanobelts," *Physical review letters*, vol. 102, no. 4, p. 045502, 2009.
- [^{\u03c8}] M. A .Zimmler, T. Voss, C. Ronning, and F. Capasso, "Exciton-related electroluminescence from ZnO nanowire light-emitting diodes," *Applied Physics Letters*, vol. 94, no. 24, p. 241120, 2009.
- [*] R. Lane, B. Craig, and W. Babcock, "Materials engineering with nature's building blocks," *AMPTIAC Newslett. Spring*, vol. 6, pp. 31-37, 2002.
- [^{*}] A. K. Srivastava, Oxide Nanostructures: Growth, Microstructures, and Properties. CRC Press, 2014.
- [^eY] G. Cao and Y. Wang, Nanostructures and nanomaterials: synthesis, properties, and applications. World Scientific, 2004.
- ه. لوا سانی, فیزیک سطح-فصل مشترک . لایه-های نازک. تهران: مؤ سسه انتشارات و چاپ [۴۳] دانشگاه تهران, ۱۳۸۳، ج ۱.
- [${}^{\psi\psi}$] K. Choy, "Chemical vapour deposition of coatings," *Progress in materials science*, vol. 48, no. 2, pp. ${}^{\psi\psi\psi\psi\psi\psi}$.
- [*³] R. Ham, "Handbook of Chemical Vapor Deposition (CVD). Principles, Technology and Applications.(Handbuch der chemischen Dampfabscheidung: Prinzipien, Techniken und Anwendungen). Von H. Pierson, Park Ridge/NJ: Noyes Publications 1992. 4 ⁷⁷S., 1993, US-\$68,-," Vakuum in Forschung und Praxis, vol. 6, no. 1, pp. 59-59, 1994.
- [[¢]⁷] W. Kern, *Thin film processes II*. Academic press, 2012.
- [*V] P. Serp, P. Kalck, and R. Feurer, "Chemical vapor deposition methods for the controlled preparation of supported catalytic materials," *Chemical reviews*, vol. 102, no. 9, pp. 3085-3128, 2002.
- ج. مشایخی, مبانی لایه نشانی و آنالیز نانو ساختار. تهران: مرکز نشر دانشگاهی, ۱۳۹۳,ص [۴۸]. ۲۰۱.
- [^{eq}] E. Badisch, M. Stoiber, G. Fontalvo, and C. Mitterer, "Low-friction PACVD TiN coatings: influence of Cl-content and testing conditions on the tribological properties," *Surface and Coatings Technology*, vol. 174, pp. 450-454, 2003.
- [2.] K. Mogensen, N. Thomsen, S. Eskildsen, C. Mathiasen, and J. Bøttiger, "A parametric study of the microstructural, mechanical and tribological properties of PACVD TiN coatings," *Surface and Coatings Technology*, vol. 99, no. 1-2, pp. 140-146, 1998.
- [⁽¹⁾] R. Arbain, M. Othman, and S. Palaniandy, "Preparation of iron oxide nanoparticles by mechanical milling," *Minerals Engineering*, vol. 24, no. 1, pp. 1-9, 2011.
- [^ΔY] A. Chiappini *et al.*, "Preparation and characterization of ZnO particles embedded in organic-inorganic planar waveguide by sol-gel route," *Journal of Non-Crystalline Solids*, vol. 35, ^Δno. 18-21, pp. 1132-1135, 2009.

- [Δ٣] M. T. Htay, Y. Tani, Y. Hashimoto, and K. Ito, "Synthesis of optical quality ZnO nanowires utilizing ultrasonic spray pyrolysis," *Journal of Materials Science: Materials in Electronics*, vol. 20, no. 1, pp. 341-345. ^Y · · ⁹,
- [Δ^φ] M. Arroyo-Hernández, R. Álvaro, S. Serrano, and J. L. Costa-Krämer, "Catalytic growth of ZnO nanostructures by rf magnetron sputtering," *Nanoscale research letters*, vol. 6, no. 1, p. 437, 2011.
- [\$\Delta\$] B. Cao *et al.*, "Phosphorus acceptor doped ZnO nanowires prepared by pulsedlaser deposition," *Nanotechnology*, vol. 18, no. 45, p. 455707, 2007.
- [Δ^γ] H. Jiang, J. Hu, F. Gu, and C. Li, "Self-assembly of solid or tubular ZnO rods into twinning microprisms via a hydrothermal route," *Journal of Alloys and Compounds*, vol. 478, no. 1-2, pp. 550-553, 2009.
- [△V] N. Zhang, R. Yi, R. Shi, G. Gao, G. Chen, and X. Liu, "Novel rose-like ZnO nanoflowers synthesized by chemical vapor deposition," *Materials Letters*, vol. 63, no. 3-4, pp. 496-499, 2009.
- [^ΔΛ] P. Gao ,Y. Ding, and Z. Wang, "Crystallographic orientation-aligned ZnO nanorods grown by a tin catalyst," *Nano Letters*, vol. 3, no. 9, pp. 1315-1320, 2003.
- [³⁹] J.-J. Wu, S.-C. Liu, C.-T. Wu, K.-H. Chen, and L.-C. Chen, "Heterostructures of ZnO–Zn coaxial nanocables and ZnO nanotubes," *Applied Physics Letters*, vol. 81, no. 7, pp. 1312-1314, 2002.
- Y. Zhang et al., "A simple method to synthesize nanowires," Chemistry of Materials, vol. 14, no. 8, pp. 3564-3568, 2002.
- ه. لوا سانی, مبانی علم سطح در نانوفناوری. تهران: مو سسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران, [^۴] ۲. ۲. ۲. ۲.
- [[?]Y] R. D. Braun, *Introduction to instrumental analysis*. Mcgraw-Hill College, 1987.
- [[?]^v] G. D. Ewing and J. E. O'Reilly(eds.), *Instrumental Analysis*. New Jersy: Prentice-Hall, 1986.
- [^{\$\$}] G. W. Ewing, Instrumental Methode of Chemical Analysis. singapore: Mc Graw-Hill, 1985.
- [[?]³] H. Freiser and M. Freiser, Concepts & Calculations in Analytical Chemistry, Featuring the Use of Excel. Crc Press, 1992.
- پ. م. و. همکاران, اصول و کاربرد میکروسکوپ های الکترونی و روش های نوین آنالیز. تهران: [^{۴۴}] مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران, ۱۳۹۳.
- [[↑]V] T. H. Naylor, J. L. Balintfy, D. S. Burdick, and K. Chu, "Computer simulation techniques," Wiley New York1966.
- $[^{\uparrow \Lambda}]$ R. E. Shannon, "Systems simulation; the art and science," 1975.
- ۱. ۱. م. آبادی, شبیه سازی. تهران: آذرخش, ۱۳۷۷. [۶۹]
- ح. ص. ف. آبادی, شبیه سازی سیستم ها بوسیله کامپیوترهای رقمی. تهران: واحد فوق برنامه [۷۰]
 بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی, ۱۳۶۵.
- $[\vee \rangle]$ M. Pidd, "Computer simulation in management science," 199.

- [∀Y] G. W. Morgenthaler, "The theory and application of simulation in operations research," 1961.
- [^V^v] R. Y. Rubinstein and D. P. Kroese, Simulation and the Monte Carlo method. John Wiley & Sons, 2016.
- [^{\vee}] J. Allison *et al.*, "Geant4 developments and applications," *IEEE Transactions on nuclear science*, vol. 53, no. 1, pp. 270-278, 2006.
- $\begin{bmatrix} \forall \Delta \end{bmatrix}$ <u>http://Geant4.cern.ch</u>.
- آموزش ابزار مونت کارلوی جینت ۴، ف. رحمانی و م. بطیار، تهران دانشگاه صنعتی خواجه [^{۷۶}] نصیرالدین طوسی، ۱۳۹۴
- $[\forall \forall]$ G. F. Knoll, *Radiation detection and measurement*. John Wiley & Sons, 2010.
- $[\forall A]$ N. Tsoulfanidis, *Measurement and detection of radiation*. CRC press, 2010.
- [^Y9] B. Pajic and R. H. Greiner, "Long term results of non-surgical, exclusive strontium-/yttrium-90 beta-irradiation of pterygia," *Radiotherapy and oncology*, vol. 74, no. 1, pp. 25-29, 2005.
- [A•] M. Lee, K. Chung, G. Choi, and C. Lee, "Measurement of 90Sr in aqueous samples using liquid scintillation counting with full spectrum DPM method," *Applied radiation and isotopes*, vol. 57, no ,^Y .pp. 257-263, 2002.
- [A1] R. Kumar, G. Kumar, O. Al-Dossary, and A. Umar, "ZnO nanostructured thin films: Depositions, properties and applications—A review," *Materials Express*, vol. 5, no. 1, pp. 3-23, 2015.
- [AY] J. Zhao, L. Hu, Z. Wang, Y. Zhao, X. Liang, and M. Wang, "High-quality ZnO thin films prepared by low temperature oxidation of metallic Zn," *Applied surface science*, vol. 229, no. 1-4, pp. 311-315, 2004.
- [A^{\mathcal{V}}] C. Ashok and K. V. Rao, "ZnO/TiO2 nanocomposite rods synthesized by microwave-assisted method for humidity sensor application," *Superlattices and Microstructures*, vol. 76, pp. 46-54, 2014.
- [^A[¢]] K. A. Alim, V. A. Fonoberov, M. Shamsa, and A. A. Balandin, "Micro-Raman investigation of optical phonons in ZnO nanocrystals," *Journal of Applied Physics*, vol. 97, no. 12, p. 124313, 2005.

Abstract

ionizing radiation, especially heavy ions can cause large changes in the properties of matter. Charged particles that pass through the material, due to Coulomb interactions, bremsstrahlung radiation and nuclear interactions at very high energies lose energy by emitting Cherenkov radiation. When a high-energy particle such as electrons or ions to hit the target atoms, different effects can happen. The effects are as follows: excitation and ionization of atoms, breaking the

links, generating phonons swinging, moving atoms in Bulk targets, sputtering atoms from the surface and photon emission, for example, X-rays. As a result of this method can be used to produce materials with new properties and the development of new structures, for example, nanostructures. Beams of radioactive sources, due to the energy and vitality of Ionizing irradiation can be used in different cases. We used of two flat source ²⁴¹Am and ¹³⁷Cs surface Zn in various experiments with different irradiation times. Tests were conducted in three parts. The first part was carried out at a temperature of 30 to 100 ° C. The second test just to see the growth of ZnO nanostructures were performed at 70 ° C. The third experiment in a tube furnace at temperatures of 300, 500, and 700 ° C was carried out, at any stage three on the grill with a sample source ¹³⁷Cs, the second one with fountains ²⁴¹Am irradiation and third sample without radiation was used only as a witness. The sample analysis of Raman spectroscopy , XRD, EDAX and FESEM images were used.

Keywords: absorbed dose, ZnO nanostructured growth, Geant4 simulator, ⁹⁰Sr Source, Dose edge Slope, Absorbent mask



Shahrood University of Technology

Faculty of Physics and Nuclear Engineering M.Sc. Thesis in Nuclear Physics

Study of the effect of ¹⁹²Ir source radiations on formation of ZnO nanostractuers

By: Mohammadkazem Sadeghi

Supervisor:

Dr. Moslem Sohani

Advisor:

Dr. Morteza Izadifard

August, 2018